



# 990FXA-GD80 series

MS-7640 (v2.x) Mainboard

G52-76401XM

## Copyright Notice

The material in this document is the intellectual property of **MICRO-STAR INTERNATIONAL**. We take every care in the preparation of this document, but no guarantee is given as to the correctness of its contents. Our products are under continual improvement and we reserve the right to make changes without notice.

## Trademarks

All trademarks are the properties of their respective owners.

- MSI® is registered trademark of Micro-Star Int'l Co.,Ltd.
- NVIDIA® is registered trademark of NVIDIA Corporation.
- ATI® is registered trademark of ATI Technologies, Inc.
- AMD® is registered trademarks of AMD Corporation.
- Intel® is registered trademarks of Intel Corporation.
- Windows® is registered trademarks of Microsoft Corporation.
- AMI® is registered trademark of American Megatrends Inc.
- Award® is a registered trademark of Phoenix Technologies Ltd.
- Sound Blaster® is registered trademark of Creative Technology Ltd.
- Realtek® is registered trademark of Realtek Semiconductor Corporation.
- JMicron® is registered trademark of JMicron Technology Corporation.
- Netware® is a registered trademark of Novell, Inc.

## Revision History

| Revision | Revision History | Date |
|---|---|---|
| V2.0 | For PCB 2.X, Asia version | 2011/05 |

## Technical Support

If a problem arises with your system and no solution can be obtained from the user's manual, please contact your place of purchase or local distributor. Alternatively, please try the following help resources for further guidance.

- Visit the MSI website for FAQ, technical guide, BIOS updates, driver updates, and other information: ***http://www.msi.com/service/download/***
- Contact our technical staff at: ***http://support.msi.com/***

## Safety Instructions

- Always read the safety instructions carefully.
- Keep this User's Manual for future reference.
- Keep this equipment away from humidity.
- Lay this equipment on a reliable flat surface before setting it up.
- The openings on the enclosure are for air convection hence protects the equipment from overheating. DO NOT COVER THE OPENINGS.
- Make sure the voltage of the power source and adjust properly 110/220V before connecting the equipment to the power inlet.
- Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place anything over the power cord.
- Always Unplug the Power Cord before inserting any add-on card or module.
- All cautions and warnings on the equipment should be noted.
- Never pour any liquid into the opening that could damage or cause electrical shock.
- If any of the following situations arises, get the equipment checked by service personnel:
  - The power cord or plug is damaged.
  - Liquid has penetrated into the equipment.
  - The equipment has been exposed to moisture.
  - The equipment does not work well or you can not get it work according to User's Manual.
  - The equipment has dropped and damaged.
  - The equipment has obvious sign of breakage.

  DO NOT LEAVE THIS EQUIPMENT IN AN ENVIRONMENT UNCONDITIONED, STORAGE TEMPERATURE ABOVE 60°C (140°F), IT MAY DAMAGE THE EQUIPMENT.

**CAUTION**: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.

Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.

警告使用者:

這是甲類資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成無線電干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。



廢電池請回收

For better environmental protection, waste batteries should be collected separately for recycling or special disposal.

## FCC-B Radio Frequency Interference Statement




This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the measures listed below.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

Notice 1

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Notice 2

Shielded interface cables and A.C. power cord, if any, must be used in order to comply with the emission limits.

VOIR LA NOTICE D'INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.




This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1) this device may not cause harmful interference, and
2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Statement

### ENGLISH



To protect the global environment and as an environmentalist, MSI must remind you that...

Under the European Union ("EU") Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of "electrical and electronic equipment" cannot be discarded as municipal waste anymore and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their useful life. MSI will comply with the product take back requirements at the end of life of MSI-branded products that are sold into the EU. You can return these products to local collection points.

### DEUTSCH

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt

Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden. MSI hat europaweit verschiedene Sammel- und Recyclingunternehmen beauftragt, die in die Europäische Union in Verkehr gebrachten Produkte, am Ende seines Lebenszyklus zurückzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen Zeitpunkt ausschliesslich an einer lokalen Altgerätesammelstelle in Ihrer Nähe.

### FRANÇAIS

En tant qu'écologiste et afin de protéger l'environnement, MSI tient à rappeler ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. MSI prendra en compte cette exigence relative au retour des produits en fin de vie au sein de la communauté européenne. Par conséquent vous pouvez retourner localement ces matériels dans les points de collecte.

### РУССКИЙ

Компания MSI предпринимает активные действия по защите окружающей среды, поэтому напоминаем вам, что....

В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим и электронным оборудованием (директива WEEE 2002/96/EC), вступающей в силу 13 августа 2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному оборудованию, не могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеперечисленного электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока службы. MSI обязуется соблюдать требования по приему продукции, проданной под маркой MSI на территории ЕС, в переработку по окончании срока службы. Вы можете вернуть эти изделия в специализированные пункты приема.

## ESPAÑOL

MSI como empresa comprometida con la protección del medio ambiente, recomienda:

Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como “eléctricos y equipos electrónicos” no pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su período de vida. MSI estará comprometido con los términos de recogida de sus productos vendidos en la Unión Europea al final de su periodo de vida. Usted debe depositar estos productos en el punto limpio establecido por el ayuntamiento de su localidad o entregar a una empresa autorizada para la recogida de estos residuos.

## NEDERLANDS

Om het milieu te beschermen, wil MSI u eraan herinneren dat….

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus. MSI zal overeenkomstig de richtlijn handelen voor de producten die de merknaam MSI dragen en verkocht zijn in de EU. Deze goederen kunnen geretourneerd worden op lokale inzamelingspunten.

## SRPSKI

Da bi zaštitili prirodnu sredinu, i kao preduzeće koje vodi računa o okolini i prirodnoj sredini, MSI mora da vas podesti da…

Po Direktivi Evropske unije (“EU”) o odbačenoj ekektronskoj i električnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod “elektronsku i električnu opremu” ne mogu više biti odbačeni kao običan otpad i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog uobičajenog veka trajanja. MSI će poštovati zahtev o preuzimanju ovakvih proizvoda kojima je istekao vek trajanja, koji imaju MSI oznaku i koji su prodati u EU. Ove proizvode možete vratiti na lokalnim mestima za prikupljanje.

## POLSKI

Aby chronić nasze środowisko naturalne oraz jako firma dbająca o ekologię, MSI przypomina, że...

Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej (“UE”) dotyczącą odpadów produktów elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia 2005, tzw. “produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne “ nie mogą być traktowane jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą zobowiązani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia. MSI wypełni wymagania UE, przyjmując produkty (sprzedawane na terenie Unii Europejskiej) wycofywane z użycia. Produkty MSI będzie można zwracać w wyznaczonych punktach zbiorczych.

## TÜRKÇE

Çevreci özelliğiyle bilinen MSI dünyada çevreyi korumak için hatırlatır:

Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı, 2002/96/EC Kararnamesi altında 13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe atılamayacak ve bu elektonik cihazların üreticileri, cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla yükümlü olacaktır. Avrupa Birliği'ne satılan MSI markalı ürünlerin kullanım süreleri bittiğinde MSI ürünlerin geri alınması isteği ile işbirliği içerisinde olacaktır. Ürünlerinizi yerel toplama noktalarına bırakabilirsiniz.

## ČESKY

Záleží nám na ochraně životního prostředí - společnost MSI upozorňuje...

Podle směrnice Evropské unie ("EU") o likvidaci elektrických a elektronických výrobků 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat "elektrické a elektronické výrobky" v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti. Společnost MSI splní požadavky na odebírání výrobků značky MSI, prodávaných v zemích EU, po skončení jejich životnosti. Tyto výrobky můžete odevzdat v místních sběrnách.

## MAGYAR

Annak érdekében, hogy környezetünket megvédjük, illetve környezetvédőként fellépve az MSI emlékezteti Önt, hogy ...

Az Európai Unió („EU") 2005. augusztus 13-án hatályba lépő, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhetőek lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén. Az MSI betartja a termékvisszavétellel kapcsolatos követelményeket az MSI márkanév alatt az EU-n belül értékesített termékek esetében, azok élettartamának végén. Az ilyen termékeket a legközelebbi gyűjtőhelyre viheti.

## ITALIANO

Per proteggere l'ambiente, MSI, da sempre amica della natura, ti ricorda che….

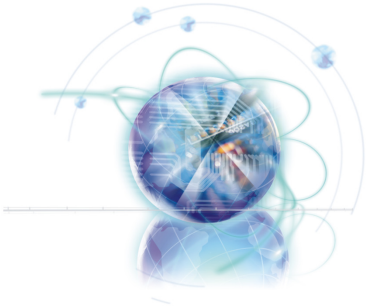
In base alla Direttiva dell'Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono più essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita. MSI si adeguerà a tale Direttiva ritirando tutti i prodotti marchiati MSI che sono stati venduti all'interno dell'Unione Europea alla fine del loro ciclo di vita. È possibile portare i prodotti nel più vicino punto di raccolta

# CONTENTS

Copyright Notice ..... ii
Trademarks ..... ii
Revision History ..... ii
Technical Support ..... ii
Safety Instructions ..... iii
FCC-B Radio Frequency Interference Statement ..... iv
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Statement ..... v
English ..... En-1
Mainboard Specifications ..... En-2
Quick Components Guide ..... En-4
Screw Holes ..... En-5
CPU (Central Processing Unit) ..... En-6
Memory ..... En-9
Power Supply ..... En-11
Back Panel ..... En-12
Connectors ..... En-14
Jumper ..... En-20
Buttons ..... En-21
Slots ..... En-22
LED Status Indicators ..... En-23
BIOS Setup ..... En-26
Software Information ..... En-33
한국어 ..... Kr-1
메인보드 사양 ..... Kr-2
빠른 부품 설명서 ..... Kr-4
스크루 홀 ..... Kr-5
CPU (중앙 처리 장치) ..... Kr-6
메모리 ..... Kr-9
전원 공급 장치 ..... Kr-11
후면 패널 ..... Kr-12
커넥터 ..... Kr-14
점퍼 ..... Kr-20
버튼 ..... Kr-21
슬롯 ..... Kr-22
상태 표시 LED ..... Kr-23
BIOS 설정 ..... Kr-26

소프트웨어 정보 ..... Kr-33
**日本語 ..... Jp-1**
マザーボードの仕様 ..... Jp-2
クイックコンポーネントガイド ..... Jp-4
ねじ穴 ..... Jp-5
CPUに関する注意事項 ..... Jp-6
メモリ ..... Jp-9
電源 ..... Jp-11
I/Oパネル ..... Jp-12
コネクター ..... Jp-14
ジャンパ ..... Jp-20
ボタン ..... Jp-21
スロット ..... Jp-22
状態表示LED ..... Jp-23
BIOSの設定 ..... Jp-26
ソフトウェアの情報 ..... Jp-33
**繁體中文 ..... Tc-1**
主機板規格 ..... Tc-2
快速零組件指南 ..... Tc-4
裝機孔 ..... Tc-5
CPU (中央處理器) ..... Tc-6
記憶體 ..... Tc-9
電源供應器 ..... Tc-11
背板 ..... Tc-12
接頭 ..... Tc-14
跳線 ..... Tc-20
按鈕 ..... Tc-21
插槽 ..... Tc-22
LED 燈號說明 ..... Tc-23
BIOS 設定 ..... Tc-26
軟體訊息 ..... Tc-33
**簡体中文 ..... Sc-1**
主板规格 ..... Sc-2
组件快速指南 ..... Sc-4
螺丝孔 ..... Sc-5
CPU（中央处理器） ..... Sc-6
内存 ..... Sc-9

电源适配器 ..... Sc-11
后置面板 ..... Sc-12
接口 ..... Sc-14
跳线 ..... Sc-20
按钮 ..... Sc-21
插槽 ..... Sc-22
LED 状态说明 ..... Sc-23
BIOS 设置 ..... Sc-26
软件信息 ..... Sc-33



English

# 990FXA-GD80 series

Asia version

# Mainboard Specifications

## Processor Support

- AMD® Phenom™ II X6/ X4/ X3/ X2, Athlon™ II X4/ X3/ X2 and Sempron™ processor in the AM3+ package.
  (For the latest information about CPU, please visit http://www.msi.com/service/cpu-support/)

## HyperTransport

- HyperTransport™ 3.0, supports up to 5.2 GT/s

## Chipset

- North Bridge: AMD® 990FX chipset
- South Bridge: AMD® SB950 chipset

## Memory Support

- DDR3 2133 *(OC)/ 1800 *(OC)/ 1600 *(OC)/ 1333/ 1066 SDRAM (total 32 GB Max)
- 4 DDR3 DIMMs, supports Dual-Channel mode
  *(OC means OverClocking, for more information on compatible components, please visit http://www.msi.com/service/test-report/)

## LAN

- Supports PCIE Gb LAN (10/100/1000) by Realtek® RTL8111E

## IEEE 1394

- Chip integrated by VIA® VT6315N
- 2 IEEE 1394 ports

## Audio

- HD audio codec integrated by Realtek® ALC892
- Flexible 8-channel audio with jack sensing

## SATA

- 6 SATA 6Gb/s ports (SATA1~6) by AMD® SB950
- 2 eSATA/ USB Combo ports by JMicron® JMB362
- Supports hot plug & asynchronous notification

## USB 3.0

- 2 USB 3.0 ports (back panel) and 1 USB 3.0 connector by NEC D720200

## RAID

- SATA1~6 support RAID 0/ 1/ 5/ 10 mode by AMD® SB950

## Connectors

- Back panel
  - 1 PS/2 keyboard port
  - 1 PS/2 mouse port
  - 1 Clear CMOS button
  - 1 Coaxial S/PDIF-Out port
  - 1 Optical S/PDIF-Out port
  - 4 USB 2.0 ports
  - 2 USB 3.0 ports
  - 2 eSATA/ USB 2.0 Combo ports
  - 1 LAN port
  - 1 IEEE 1394 port
  - 6 flexible audio ports
- On-Board
  - 2 USB 2.0 connectors
  - 1 IEEE 1394 connector
  - 1 Serial port connector
  - 1 Chassis Intrusion connector
  - 1 S/PDIF-Out connector
  - 1 Front Panel Audio connector
  - 1 TPM Module connector
  - 1 Power button
  - 1 Reset button
  - 1 OC Genie button
  - 1 Debug LED panel

## Slots

- 4 PCIE x16 slots
  - PCI_E2 supports up to PCIE x16 speed
  - PCI_E4 supports up to PCIE x8 speed
  - PCI_E5 supports up to PCIE x16 speed (when PCI_E4 is empty)
  - PCI_E6 supports up to PCIE x4 speed
  - Supports ATI® CrossFireX™ technology
  - If you intend to install two expansion cards, please install them into PCI_E2 & PCI_E5 slots
  - If you intend to install three expansion cards into PCI_E2, PCI_E4 & PCI_E5 slots, these three PCIE x16 lanes will auto arrange from x16/ x0/ x16 to x16/ x8/ x8
- 2 PCIE x1 slots
- 1 PCI slot, supports 3.3V/ 5V PCI bus Interface

## Form Factor

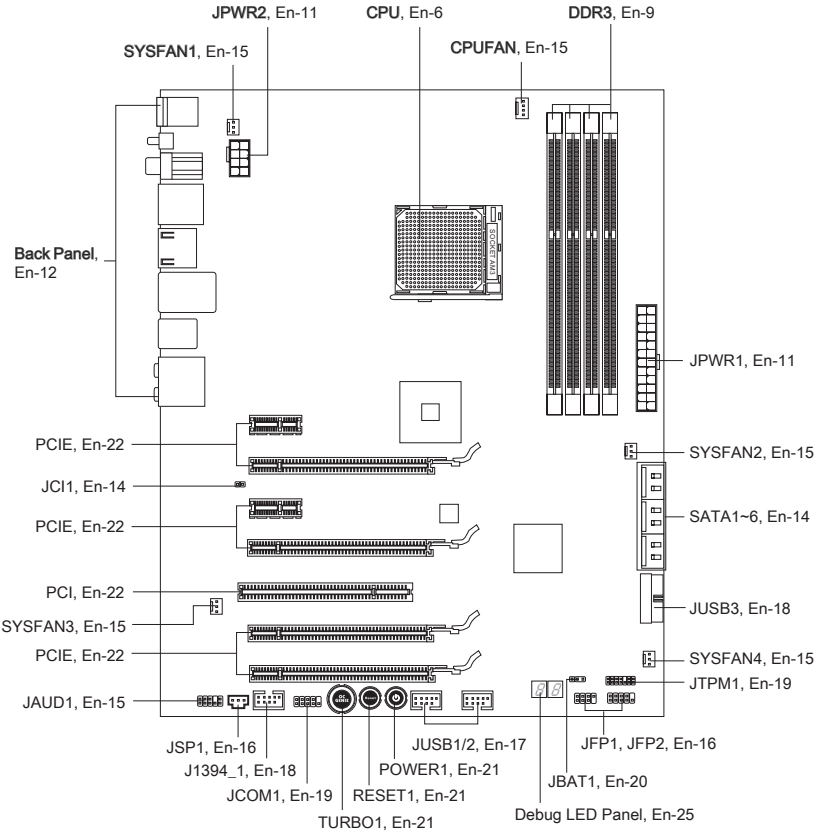
- ATX (24.4cm X 30.5 cm)

## Mounting

- 9 mounting holes

If you need to purchase accessories and request the part numbers, you could search the product web page and find details on our web address below
http://www.msi.com/index.php

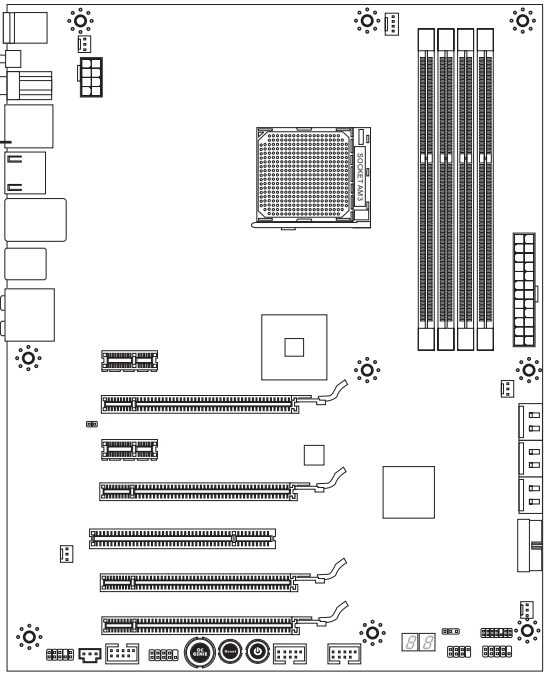
# Quick Components Guide



## Screw Holes

When you install the mainboard, you have to place the mainboard into the chassis in the correct direction. The locations of screws holes on the mainboard are shown as below.

The side has to toward the rear, the position for the I/O shield of the chassis.



Screw holes

Refer above picture to install standoffs in the appropriate locations on chassis and then screw through the mainboard screw holes into the standoffs.

***Important***

- *To prevent damage to the mainboard, any contact between the mainboard circuit and chassis or unnecessary standoffs mounted on the chassis is prohibited.*
- *Please make sure there is no metal components placed on the mainboard or within the chassis that may cause short circuit of the mainboard.*

# CPU (Central Processing Unit)

When you are installing the CPU, make sure to install the cooler to prevent overheating. If you do not have the CPU cooler, consult your dealer before turning on the computer.

For the latest information about CPU, please visit http://www.msi.com/service/cpu-support/

## *Important*

***Overheating***

*Overheating will seriously damage the CPU and system. Always make sure the cooling fan can work properly to protect the CPU from overheating. Make sure that you apply an even layer of thermal paste (or thermal tape) between the CPU and the heatsink to enhance heat dissipation.*

***Replacing the CPU***

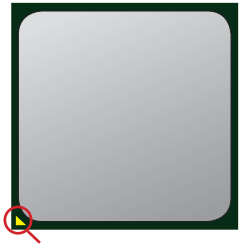
*While replacing the CPU, always turn off the ATX power supply or unplug the power supply's power cord from the grounded outlet first to ensure the safety of CPU.*

***Overclocking***

*This mainboard is designed to support overclocking. However, please make sure your components are able to tolerate such abnormal setting, while doing overclocking. Any attempt to operate beyond product specifications is not recommended. We do not guarantee the damages or risks caused by inadequate operation or beyond product specifications.*

### Introduction to AM3+ CPU

The surface of CPU. Remember to apply some thermal paste on it for better heat dispersion.



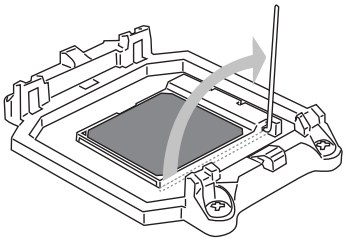
Gold arrow

## CPU & Cooler Installation

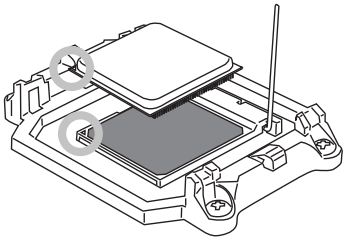
When you are installing the CPU, **make sure the CPU has a cooler attached on the top to prevent overheating**. Meanwhile, do not forget to apply some thermal paste on CPU before installing the heat sink/cooler fan for better heat dispersion.

Follow the steps below to install the CPU & cooler correctly. Wrong installation will cause the damage of your CPU & mainboard

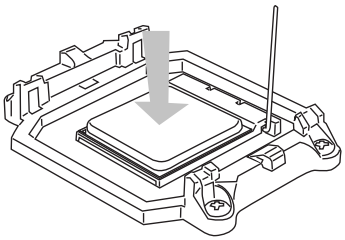
1. Pull the lever sideways away from the socket. Make sure to raise the lever up to a 90-degree angle.



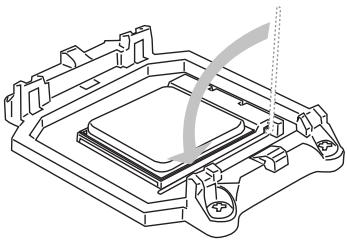
2. Look for the gold arrow of the CPU. The gold arrow should point as shown in the picture. The CPU can only fit in the correct orientation.



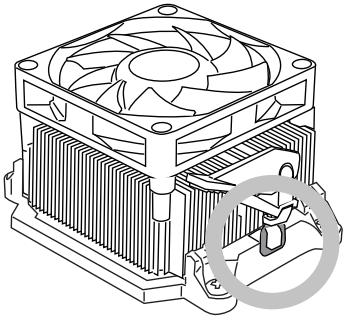
3. If the CPU is correctly installed, the pins should be completely embedded into the socket and can not be seen. Please note that any violation of the correct installation procedures may cause permanent damages to your mainboard.



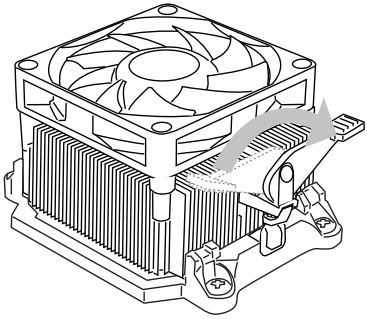
4. Press the CPU down firmly into the socket and close the lever. As the CPU is likely to move while the lever is being closed, always close the lever with your fingers pressing tightly on top of the CPU to make sure the CPU is properly and completely embedded into the socket.



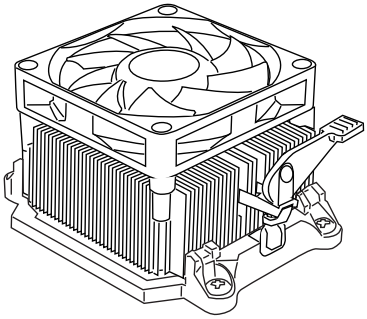
5. Position the cooling set onto the retention mechanism.
   Hook one end of the clip to hook first.



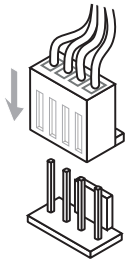
6. Then press down the other end of the clip to fasten the cooling set on the top of the retention mechanism.
   Locate the Fix Lever and lift up it.



7. Fasten down the lever.



8. Attach the CPU Fan cable to the CPU fan connector on the mainboard.

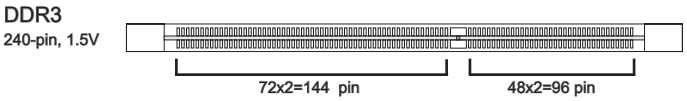


***Important***

*While disconnecting the Safety Hook from the fixed bolt, it is necessary to keep an eye on your fingers, because once the Safety Hook is disconnected from the fixed bolt, the fixed lever will spring back instantly.*

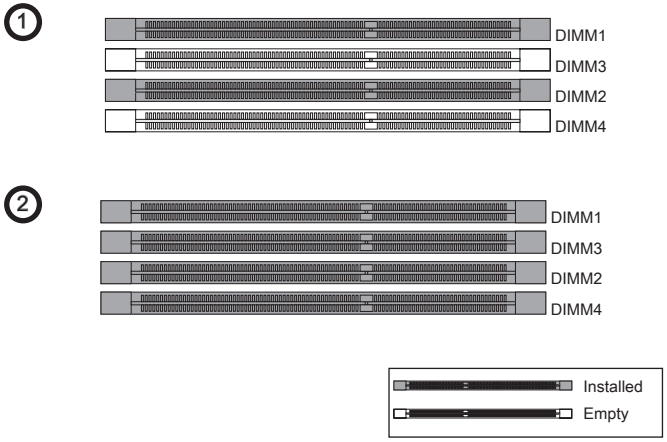
# Memory

These DIMM slots are used for installing memory modules. For more information on compatible components, please visit *http://www.msi.com/service/test-report/*




**Dual-Channel mode Population Rule**

In Dual-Channel mode, the memory modules can transmit and receive data with two data bus lines simultaneously. Enabling Dual-Channel mode can enhance the system performance. The following illustrations explain the population rules for Dual-Channel mode.

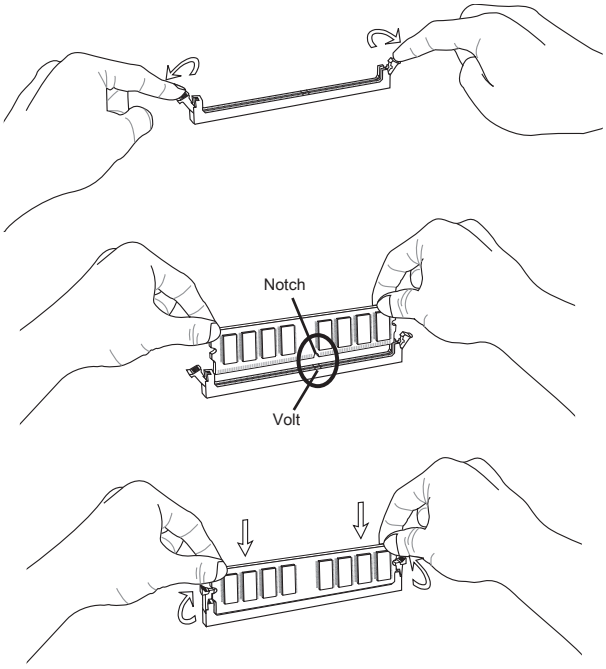



***Important***

- *DDR3 memory modules are not interchangeable with DDR2 and the DDR3 standard is not backwards compatible. You should always install DDR3 memory modules in the DDR3 DIMM slots.*
- *In Dual-Channel mode, make sure that you install memory modules of the* ***same type and density*** *in different channel DIMM slots.*
- *To enable successful system boot-up, always insert the memory modules into the* ***DIMM1 first****.*
- *Due to the chipset resource deployment, the system density will only be detected up to 31+GB (not full 32GB) when each DIMM is installed with a 8GB memory module.*

## Installing Memory Modules

1. The memory module has only one notch on the center and will only fit in the right orientation.
2. Insert the memory module vertically into the DIMM slot. Then push it in until the golden finger on the memory module is deeply inserted in the DIMM slot. The plastic clip at each side of the DIMM slot will automatically close when the memory module is properly seated.
3. Manually check if the memory module has been locked in place by the DIMM slot clips at the sides.




***Important***

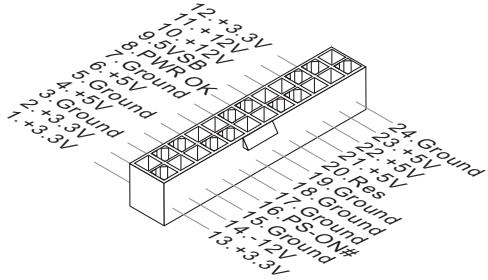
*You can barely see the golden finger if the memory module is properly inserted in the DIMM slot.*

# Power Supply

## ATX 24-pin Power Connector: JPWR1

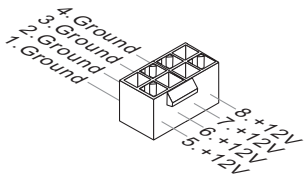
This connector allows you to connect an ATX 24-pin power supply. To connect the ATX 24-pin power supply, make sure the plug of the power supply is inserted in the proper orientation and the pins are aligned. Then push down the power supply firmly into the connector.

You may use the 20-pin ATX power supply as you like. If you'd like to use the 20-pin ATX power supply, please plug your power supply along with pin 1 & pin 13.




## ATX 8-pin Power Connector: JPWR2

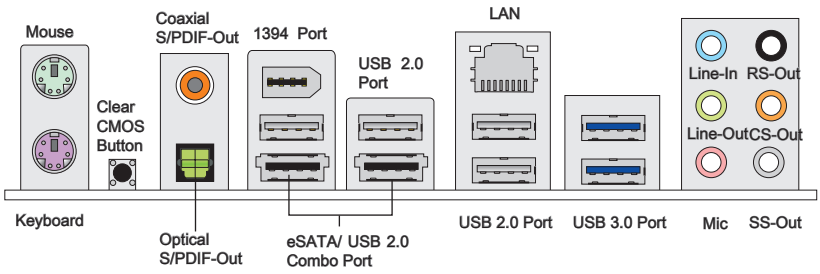
This connector is used to provide +12V power.




***Important***

*Make sure that all the connectors are connected to proper ATX power supplies to ensure stable operation of the mainboard.*

# Back Panel




▸ **Mouse/Keyboard**

The standard PS/2® mouse/keyboard DIN connector is for a PS/2® mouse/keyboard.

▸ **Clear CMOS Button**

There is a CMOS RAM on board that has a power supply from external battery to keep the system configuration data. With the CMOS RAM, the system can automatically boot OS every time it is turned on. If you want to clear the system configuration, use the button to clear data. Press the button to clear the data.

***Important***

- *Make sure that you power off the system before clearing CMOS data.*
- *After pressing this button to clear CMOS data in power off (G3) state, the system will boot automatically.*

▸ **Coaxial S/PDIF-Out**

This SPDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) connector is provided for digital audio transmission to external speakers through a coaxial cable.

▸ **Optical S/PDIF-Out**

This SPDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) connector is provided for digital audio transmission to external speakers through an optical fiber cable.

▸ **IEEE1394 Port**

The IEEE1394 port on the back panel provides connection to IEEE1394 devices.

▸ **USB 2.0 Port**

The USB (Universal Serial Bus) port is for attaching USB devices such as keyboard, mouse, or other USB-compatible devices. Supports data transfer rate up to 480Mbit/s (Hi-Speed).

### ▸USB 3.0 Port

USB 3.0 port is backward-compatible with USB 2.0 devices. Supports data transfer rate up to 5 Gbit/s (SuperSpeed).

***Important***

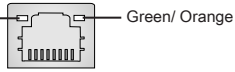
*If you want to use a USB 3.0 device, you must use the USB 3.0 cable to connect to the USB 3.0 port.*

### ▸eSATA/ USB 2.0 Combo Port

The eSATA/USB 2.0 combo port is for attaching the eSATA external hard drive or USB 2.0 device.

### ▸LAN

The standard RJ-45 LAN jack is for connection to the Local Area Network (LAN). You can connect a network cable to it.




| LED | Color | LED State | Condition |
|---|---|---|---|
| Left | Yellow | Off | LAN link is not established. |
| | | On(Steady state) | LAN link is established. |
| | | On(brighter & pulsing) | The computer is communicating with another computer on the LAN. |
| Right | Green | Off | 10 Mbit/sec data rate is selected. |
| | | On | 100 Mbit/sec data rate is selected. |
| | Orange | On | 1000 Mbit/sec data rate is selected. |

### ▸Audio Ports

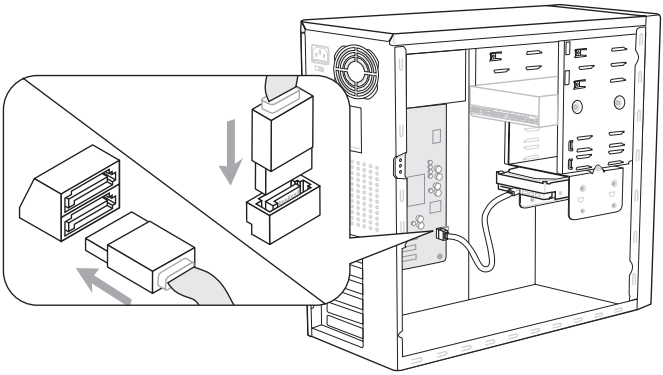
These audio connectors are used for audio devices. It is easy to differentiate between audio effects according to the color of audio jacks.

- Line-In (Blue) - Line In, is used for external CD player, tape-player or other audio devices.
- Line-Out (Green) - Line Out, is a connector for speakers or headphones.
- Mic (Pink) - Mic, is a connector for microphones.
- RS-Out (Black) - Rear-Surround Out in 4/ 5.1/ 7.1 channel mode.
- CS-Out (Orange) - Center/ Subwoofer Out in 5.1/ 7.1 channel mode.
- SS-Out (Gray) - Side-Surround Out 7.1 channel mode.

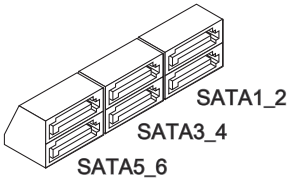
# Connectors

## Serial ATA Connector: SATA1~6

This connector is a high-speed Serial ATA interface port. Each connector can connect to one Serial ATA device.



* The MB layout in this figure is for reference only.



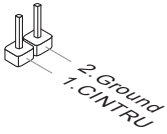

SATA1~6 (6Gb/s) supported by SB950

***Important***

*Please do not fold the Serial ATA cable into 90-degree angle. Otherwise, data loss may occur during transmission.*

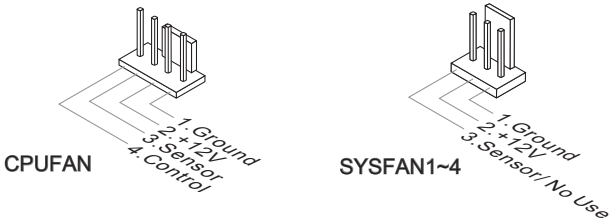
## Chassis Intrusion Connector: JCI1

This connector connects to the chassis intrusion switch cable. If the chassis is opened, the chassis intrusion mechanism will be activated. The system will record this status and show a warning message on the screen. To clear the warning, you must enter the BIOS utility and clear the record.



## Fan Power Connectors: CPUFAN, SYSFAN1~4

The fan power connectors support system cooling fan with +12V. When connecting the wire to the connectors, always note that the red wire is the positive and should be connected to the +12V; the black wire is Ground and should be connected to GND. If the mainboard has a System Hardware Monitor chipset on-board, you must use a specially designed fan with speed sensor to take advantage of the CPU fan control.

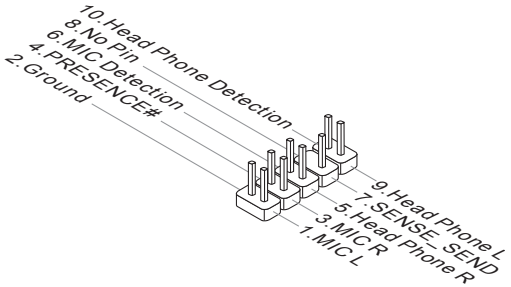



***Important***

- *Please refer to the recommended CPU fans at processor's official website or consult the vendors for proper CPU cooling fan.*
- *CPUFAN supports fan control. You can install* ***Control Center*** *utility that will automatically control the CPU fan speed according to the actual CPU temperature.*
- *Fan cooler set with 3 or 4 pins power connector are both available for CPUFAN.*

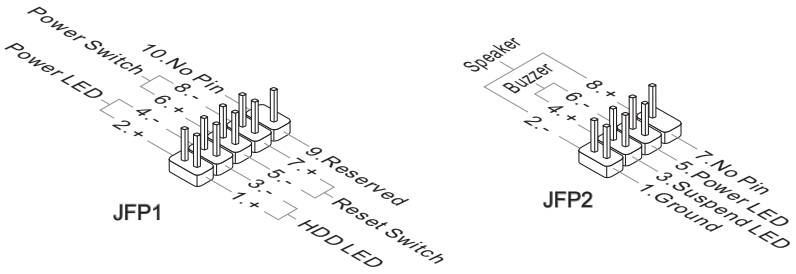
## Front Panel Audio Connector: JAUD1

This connector allows you to connect the front panel audio and is compliant with Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide.



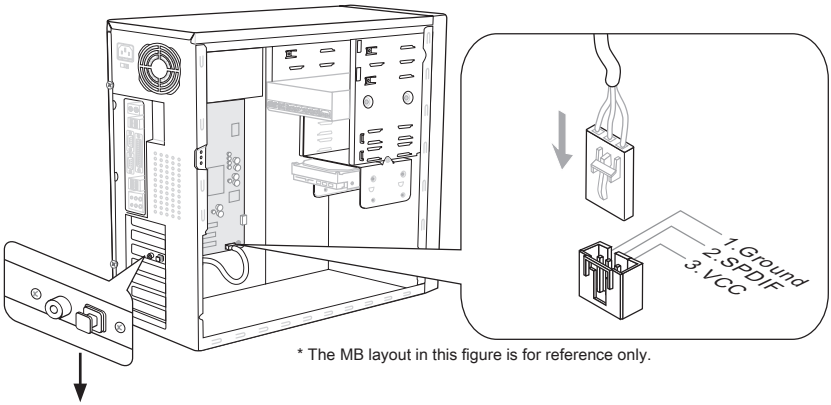
## Front Panel Connectors: JFP1, JFP2

These connectors are for electrical connection to the front panel switches and LEDs. The JFP1 is compliant with Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide.




## S/PDIF-Out Connector: JSP1

This connector is used to connect S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) interface for digital audio transmission.



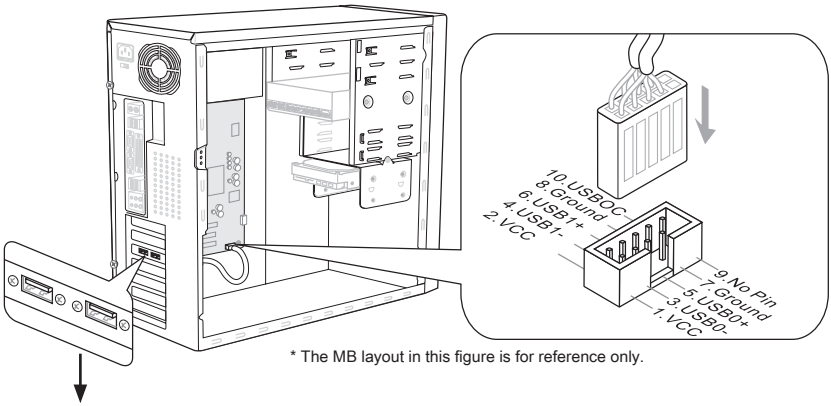

* The MB layout in this figure is for reference only.

## Front USB 2.0 Connector: JUSB1, JUSB2

This connector, compliant with Intel® I/O Connectivity Design Guide, is ideal for connecting high-speed USB interface peripherals such as USB HDD, digital cameras, MP3 players, printers, modems and the like.

The *JUSB1 (red mark)* supports the MSI newly Super-Charger technology which provides fast charging function anytime for charging your Smartphone.

If your system is in S0 / S1 state, you must install MSI's application, SuperCharger, to control the *JUSB1* . When the application is set to "On", it can fast charge Smartphone via *JUSB1* but the data transmission and synchronization will be disabled. When the application is set to "Off", the *JUSB1* will work as a normal USB connector. In S3 / S4 / S5 state, *JUSB1* can still provides fast charging function without operating system, no matter you un-plug and re-plug the Smartphone.




* The MB layout in this figure is for reference only.

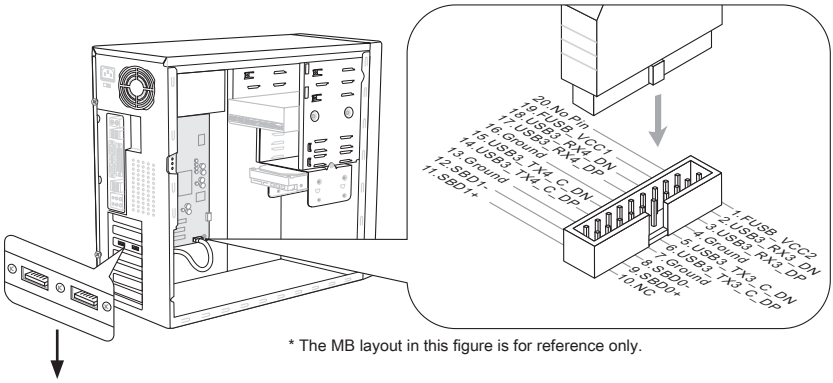
USB 2.0 Bracket (optional)

### Important

- *Note that the pins of VCC and GND must be connected correctly to avoid possible damage.*
- *For iPad, JUSB1 (red mark) can still charge iPad in S3, S4, S5 state.*
- *Please note that connecting one device once for stable charging is recommended.*
- *Super-Charger technology would be available on specific models, please refer to MSI website for model support list.*
- *We recommend that don't disconnect the device when you charge it in S1 state.*

## Front USB Connector: JUSB3

USB 3.0 port is backward-compatible with USB 2.0 devices. Supports data transfer rate up to 5 Gbit/s (SuperSpeed).




* The MB layout in this figure is for reference only.

USB 3.0 Bracket (optional)

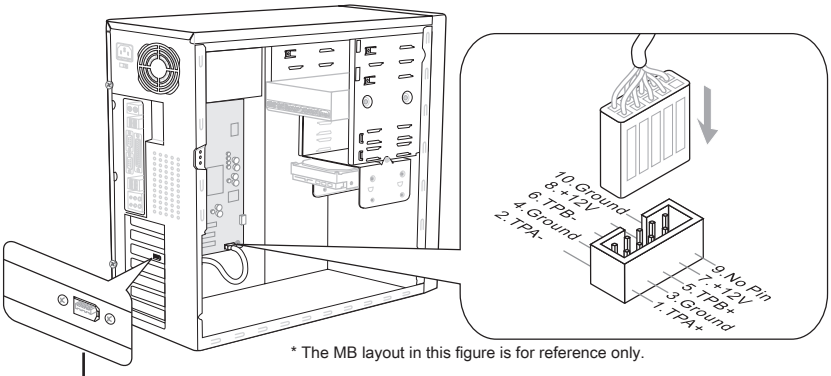
***Important***

- *Note that the pins of VCC and GND must be connected correctly to avoid possible damage.*
- *If you want to use a USB 3.0 device, you must use the USB 3.0 cable to connect to the USB 3.0 port.*

---

## IEEE1394 Connector: J1394_1

This connector allows you to connect the IEEE1394 device via an optional IEEE1394 bracket.

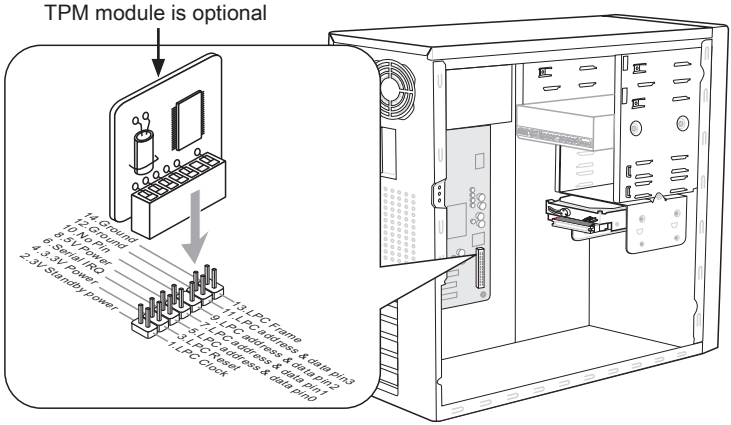



* The MB layout in this figure is for reference only.

1394 Bracket (optional)

## TPM Module connector: JTPM1

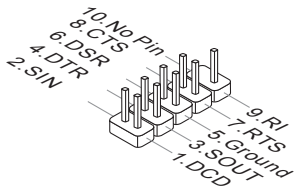
This connector connects to a TPM (Trusted Platform Module) module (optional). Please refer to the TPM security platform manual for more details and usages.




* The MB layout in this figure is for reference only.

## Serial Port Connector: JCOM1

This connector is a 16550A high speed communication port that sends/ receives 16 bytes FIFOs. You can attach a serial device.



# Jumper

## Clear CMOS Jumper: JBAT1

There is a CMOS RAM onboard that has a power supply from an external battery to keep the data of system configuration. With the CMOS RAM, the system can automatically boot OS every time it is turned on. If you want to clear the system configuration, set the jumper to clear data.




JBAT1 Keep Data Clear Data

**Important**

*You can clear CMOS by shorting 2-3 pin while the system is off. Then return to 1-2 pin position. Avoid clearing the CMOS while the system is on; it will damage the mainboard.*

# Buttons

This section will explain how to change your motherboard's function through the use of following buttons.

## OC Genie Button: TURBO1

This button is used to auto-overclock for the system. Press this button to enable the OC Genie function when the system is in power off state, meanwhile, the button will light and lock. And then the system will automatically detect the optimum values to overclock after booting the system. To disable the OC Genie function, please press the button again after power off the system, meanwhile, the button light will off and unlock, and the system will restore the default for next boot.




***Important***

- *Please install the DDR3 1333 and up memory and equip better heat sink/ cooler with OC Genie function.*
- *We do not guarantee the OC Genie overclocking range and the damages or risks caused by the OC Genie overclocking behavior.*
- *You can disable the OC Genie function in BIOS setup. And we suggest you to save the OC Genie configuration to overclocking profile in BIOS for future using.*

## Power Button: POWER1

This power button is used to turn-on or turn-off the system. Press the button to turn-on or turn-off the system.



## Reset Button: RESET1

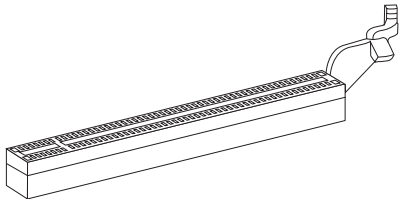
This reset button is used to reset the system. Press the button to reset the system.



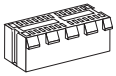
# Slots

## PCIE (Peripheral Component Interconnect Express) Slot

The PCIE slot supports the PCIE interface expansion card.



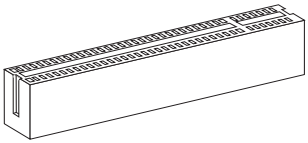
PCIE x16 Slot



PCIE x1 Slot

## PCI (Peripheral Component Interconnect) Slot

The PCI slot supports LAN card, SCSI card, USB card, and other add-on cards that comply with PCI specifications.



32-bit PCI Slot

***Important***

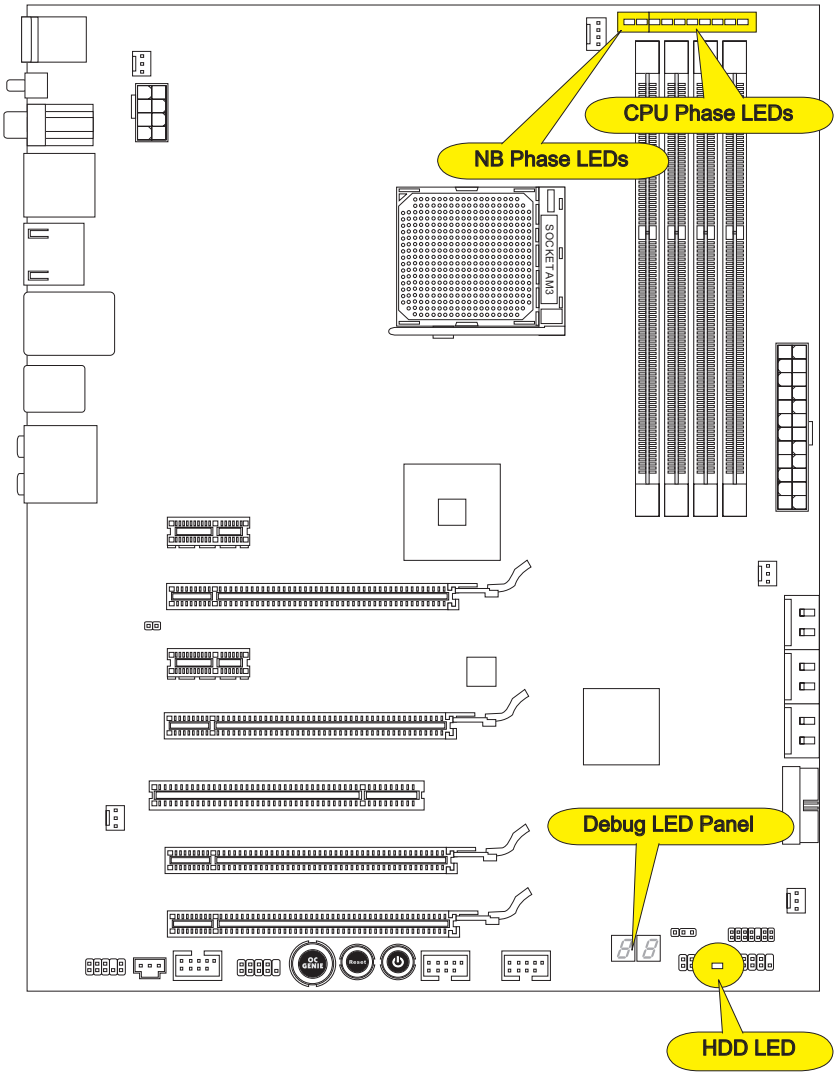
*When adding or removing expansion cards, make sure that you unplug the power supply first. Meanwhile, read the documentation for the expansion card to configure any necessary hardware or software settings for the expansion card, such as jumpers, switches or BIOS configuration.*

## PCI Interrupt Request Routing

The IRQ, acronym of interrupt request line and pronounced I-R-Q, are hardware lines over which devices can send interrupt signals to the microprocessor. The PCI IRQ pins are typically connected to the PCI bus pins as follows:

| | Order1 | Order2 | Order3 | Order4 |
|---|---|---|---|---|
| PCI Slot1 | INT E# | INT F# | INT G# | INT H# |

# LED Status Indicators



## NB Phase LED

These LEDs indicate the current North Bridge power phase mode. Follow the instructions below to read.

■ Lights □ Off

■□ North Bridge is in 1 phase power mode.

■■ North Bridge is in 2 phase power mode.

## CPU Phase LED panel

These LEDs indicate the current CPU power phase mode. Follow the instructions below to read.

■ Lights □ Off

■□□□□□□□ CPU is in 1 phase power mode.

■■□□□□□□ CPU is in 2 phase power mode.

■■■□□□□□ CPU is in 3 phase power mode.

■■■■□□□□ CPU is in 4 phase power mode.

■■■■■□□□ CPU is in 5 phase power mode.

■■■■■■□□ CPU is in 6 phase power mode.

■■■■■■■□ CPU is in 7 phase power mode.

■■■■■■■■ CPU is in 8 phase power mode.

## HDD LED

Lights when the hard drive is operating.

## Debug LED Panel

Please refer to the table below to get more information about the Debug LED message.

| Post | Status |
|---|---|
| D1 | Perform keyboard controller BAT test. Check if waking up from power management suspend state. Save power-on CPUID value in scratch CMOS. |
| 03 | Disable NMI, Parity, video for EGA, and DMA controllers. Initialize BIOS, POST, Runtime data area. Also initialize BIOS modules on POST entry and GPNV area. Initialized CMOS as mentioned in the Kernel Variable “wCMOSFlags”. |
| 0C | Detects the presence of Keyboard in KBC port. |
| 13 | Early POST initialization of chipset registers. |
| 2A | Initializes different devices through DIM. |
| 2C | Initializes different devices. Detects and initializes the video adapter installed in the system that have optional ROMs. |
| 37 | Displaying sign-on message, CPU information, setup key message and any OEM specific information. |
| 38 | Initializes different devices through DIM. |
| 3C | Mid POST initialization of chipset registers. |
| 60 | Initializes NUM-LOCK status and programs the KBD typematic rate. |
| 75 | Initializes INT-13 and prepare for IPL detection. |
| 78 | Initializes IPL devices controlled by BIOS and option ROMs. |
| 8C | Late POST initialization of chipset registers. |
| 00 | Passes control to OS Loader (typically INT 19h). |

# BIOS Setup

This chapter provides basic information on the BIOS Setup program and allows you to configure the system for optimum use. You may need to run the Setup program when:

- An error message appears on the screen during the system booting up, and requests you to run BIOS SETUP.
- You want to change the default settings for customized features.

**Important**

- *The items under each BIOS category described in this chapter are under continuous update for better system performance. Therefore, the description may be slightly different from the latest BIOS and should be held for reference only.*
- *Upon boot-up, the 1st line appearing after the memory count is the BIOS version. It is usually in the format:*

*E7640AMS.xxx 041211 where:*

*1st digit refers to BIOS type as E = EFI*

*2nd - 5th digit refers to the model number.*

*6th digit refers to the chipset as I = Intel, N = nVidia, A = AMD and V = VIA.*

*7th - 8th digit refers to the customer as MS = all standard customers.*

*xxx refers to the BIOS version.*

*041211 refers to the date this BIOS was released.*

## Entering Setup

Power on the computer and the system will start POST (Power On Self Test) process. When the message below appears on the screen, press <DEL> key to enter Setup.

Press DEL to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu

If the message disappears before you respond and you still wish to enter Setup, restart the system by turning it OFF and On or pressing the RESET button. You may also restart the system by simultaneously pressing <Ctrl>, <Alt>, and <Delete> keys.

## Control

| Keyboard | Mouse | Description |
|---|---|---|
| <↑><↓> |  | Select Item |
| <←><→> | Move the cursor | Select Screen |
| <Enter> |  Click/ Double-click the left button | Select Icon/ Field |
| <Esc> |  Click the right button | Jumps to the Exit menu or returns to the previous from a submenu |
| <+> | | Increase the numeric value or make changes |
| <-> | | Decrease the numeric value or make changes |
| <F1> | | General Help |
| <F4> | | CPU Specifications |
| <F5> | | Enter Memory-Z |
| <F6> | | Load optimized defaults |
| <F10> | | Save Change and Reset |
| <Esc> | | Exit |

**Sub-Menu**

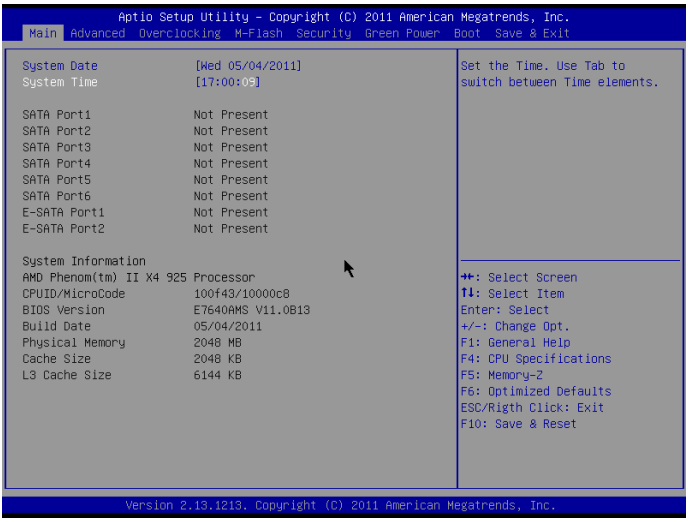
If you find a right pointer symbol (as shown in the right view) appears to the left of certain fields that means a sub-menu can be launched from this field. A sub-menu contains additional options for a field parameter. You can use arrow keys ( ↑↓ ) or mouse to highlight the field and press <Enter> or double-click the left mouse button to enter the sub-menu. Then you can use the control keys to enter values and move from field to field within a sub-menu. If you want to return to the previous menu, just press the <Esc > or click the right mouse button.

## General Help <F1>

The BIOS setup program provides a General Help screen. You can call up this screen from any menu by simply pressing <F1>. The Help screen lists the appropriate keys to use and the possible selections for the highlighted item. Press <Esc> to exit the Help screen.

## The Main Menu

Once you enter BIOS CMOS Setup Utility, the Main Menu will appear on the screen. The Main Menu allows you to select from the setup functions.




### ▸Main Menu

Use this menu for basic system configurations, such as time, date etc.

### ▸Advanced

Use this menu to setup the items of the BIOS special enhanced features, integrated peripherals, power management and PC health status.

### ▸Overclocking

Use this menu to specify your settings for frequency/voltage control and overclocking.

### ▸M-Flash

Use this menu to read/ flash the BIOS from storage drive (FAT/ FAT32 format only).

### ▸Security

Use this menu to set supervisor and user passwords.

### ▸Green Power

Use this menu to specify the power.
phase.

### ▸Boot

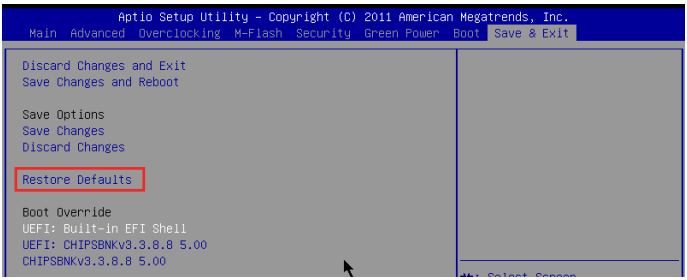
Use this menu to specify the priority of boot devices.

### ▸Save & Exit

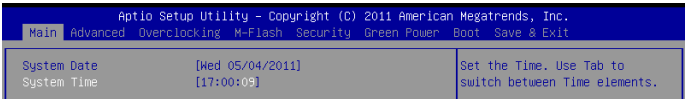
This menu allows you to load the BIOS default values or factory default settings into the BIOS and exit the BIOS setup utility with or without changes.

When enter the BIOS Setup utility, follow the processes below for general use.

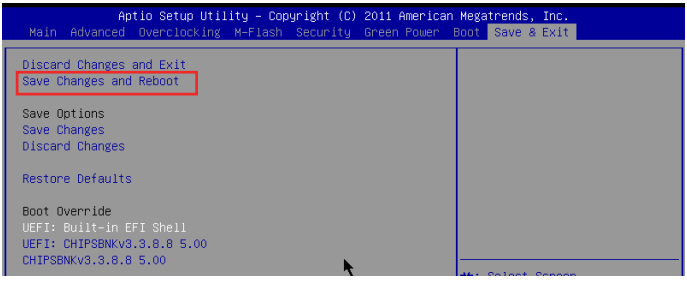
1. Load Optimized Defaults : Use the arrow keys (←, →, ↑, ↓) to select the [Restore Defaults] in [Save & Exit] menu, and press <Enter>. A pop-up message will appear, please select [Yes] and press<Enter> to load the default settings for optimal system performance.




2. Setup Date/ Time : Use the arrow keys (←, →, ↑, ↓) to select the [System Date]/ [System Time] in [Main Menu] menu, and press <Enter>. And then, you can set the Date, Time in their respective fields.

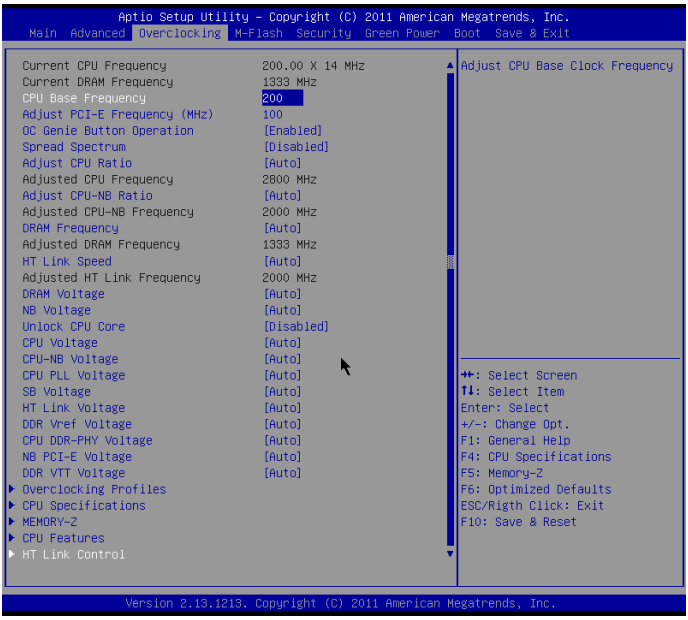



3. Save & Exit Setup : Use the arrow keys (←, →, ↑, ↓) to select the [Save Changes & Reboot] in [Save & Exit] menu, and press <Enter>. A pop-up message will appear please select [Yes] and press<Enter> to save the configurations and exit BIOS setup utility.



## Overclocking

This menu is for advanced users who want to overclock the mainboard.




### ▸Current CPU / DRAM Frequency

These items show the current clocks of CPU and Memory speed. Read-only.

### ▸CPU Base Frequency

This item is used to adjust the CPU base frequency (in MHz).

### ▸Adjust PCI-E Frequency (MHz)

This field allows you to select the PCI-E frequency (in MHz).

### ▸OC Genie Button Operation

This field is used to enable/ disable OC Genie function.

### ▸Spread Spectrum

When the mainboard's clock generator pulses, the extreme values (spikes) of the pulses create EMI (Electromagnetic Interference). The Spread Spectrum function reduces the EMI generated by modulating the pulses so that the spikes of the pulses are reduced to flatter curves.

**Important**

- *If you do not have any EMI problem, leave the setting at [Disabled] for optimal system stability and performance. But if you are plagued by EMI, select the value of Spread Spectrum for EMI reduction.*

- *The greater the Spread Spectrum value is, the greater the EMI is reduced, and the system will become less stable. For the most suitable Spread Spectrum value, please consult your local EMI regulation.*
- *Remember to disable Spread Spectrum if you are overclocking because even a slight jitter can introduce a temporary boost in clock speed which may just cause your overclocked processor to lock up.*

▸**Adjust CPU Ratio**

This item is used to adjust CPU clock multiplier (ratio). It is available only when the processor supports this function.

▸**Adjusted CPU Frequency**

It shows the adjusted CPU frequency. Read-only.

▸**Adjust CPU-NB Ratio**

This item is used to adjust CPU-NB ratio.

▸**Adjusted CPU-NB Frequency**

It shows the adjusted CPU-NB frequency. Read-only.

▸**DRAM Frequency**

This item is used to adjust the DRAM frequency. Setting to [Auto], the system will detect the DRAM Frequency automatically.

▸**Adjusted DRAM Frequency**

It shows the adjusted Memory frequency. Read-only.

▸**HT Link Speed**

This item allows you to set the Hyper-Transport Link speed. Setting to [Auto], the system will detect the HT link speed automatically.

▸**Adjusted HT Link Frequency**

It shows the adjusted HT Link frequency. Read-only.

▸**DRAM Voltage/ NB Voltage/ CPU Voltage/ CPU-NB Voltage/ CPU PLL Voltage/ SB Voltage/ HT Link Voltage/ DDR Vref Voltage/ CPU DDR-PHY Voltage/ NB PCI-E Voltage/ DDR VTT Voltage**

These items are used to adjust the voltage of CPU, Memory and chipset.

▸**Overclocking profiles**

Press <Enter> to enter the sub-menu.

▸**Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6**

Press <Enter> to enter the sub-menu. In the sub-menu, these items are used to save the current settings, and you can to load the settings from the stored profile.

▸**OC Retry Count**

When overclocking has failed, setting this item as [1, 3] will allow system to reboot 1/ 3 times with the same overclocked configuration. If overclocking has failed every time, the system will restore the defaults.

▸**CPU Specifications**

Press <Enter> to enter the sub-menu. The submenu shows the information of installed CPU.

▸CPU Technology Support

Press <Enter> to enter the sub-menu. The sub-menu shows the installed CPU technologies. Read only.

▸MEMORY-Z

Press <Enter> to enter the sub-menu.

▸DIMM1~4 Memory SPD

Press <Enter> to enter the sub-menu. The sub-menu displays the informations of installed memory.

▸CPU Features

Press <Enter> to enter the sub-menu.

▸C1E

Enable this item to reduce the CPU power consumption while idle. Not all processors support Enhanced Halt state (C1E).

▸SVM Mode

This item allows you to enable/disable the AMD SVM (Secure Virtual Machine) Mode.

▸IOMMU Mode

This item allows you to enable/disable the IOMMU (I/O Memory Management Unit) for I/O virtualization.

▸HT Link Control

Press <Enter> to enter the sub-menu.

▸HT Incoming/ Outgoing Link Width

These items allow you to set the Hyper-Transport Link width. Setting to [Auto], the system will detect the HT link width automatically.

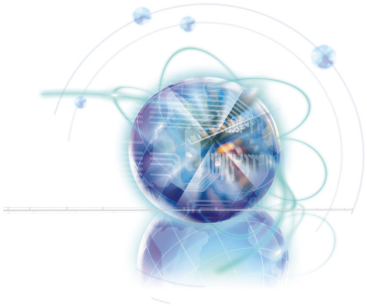
## Software Information

Take out the Driver/Utility DVD that is included in the mainboard package, and place it into the DVD-ROM drive. The installation will auto-run, simply click the driver or utility and follow the pop-up screen to complete the installation. The Driver/Utility DVD contains the:

- Driver menu : It provides available drivers. Install the driver by your desire and to activate the device.
- Utility menu : It allows you to install the available software applications.
- Service base menu : Through this menu to link the MSI officially website.
- Product info menu : It shows the newly information of MSI product.
- Security menu : It provides the useful antivirus program.

***Important***

*Please visit the MSI officially website to get the latest drivers and BIOS for better system performance.*



한국어

# 990FXA-GD80 시리즈

Asia version

# 메인보드 사양

## 지원되는 프로세서

■ AM3+ 패키지에 있는 AMD® Phenom™ II X6/ X4/ X3/ X2, Athlon™ II X4/ X3/ X2 및 Sempron™ 프로세서.
(CPU에 대한 최신 정보는 http://www.msi.com/service/cpu-support/를 참조하세요.)

## HyperTransport

■ HyperTransport™ 3.0, 최대 5.2 GT/s 지원

## 칩셋

■ 노스 브릿지: AMD® 990FX 칩셋
■ 사우스 브릿지: AMD® SB950 칩셋

## 지원되는 메모리

■ DDR3 2133 *(OC)/ 1800 *(OC)/ 1600 *(OC)/ 1333/ 1066 SDRAM (최대 총 32 GB)
■ DDR3 DIMM 4개, 듀얼 채널 모드 지원
*(OC는 오버클로킹을 의미하며, 호환 가능한 부품에 대한 자세한 내용은 http://www.msi.com/service/test-report/를 참조하세요.)

## LAN

■ Realtek® RTL8111E에 의해 PCIE Gb LAN (10/100/1000) 지원

## IEEE 1394

■ VIA® VT6315N에 의해 통합된 칩
■ IEEE 1394 포트 2개

## 오디오

■ Realtek® ALC892에 의해 통합된 HD 오디오 코덱
■ 잭 감지 기능이 있는 플렉시블 8 채널 오디오

## SATA

■ AMD® SB950에 의해 SATA 6Gb/s 포트 6개 (SATA1~6)
■ JMicron® JMB362에 의해 eSATA/ USB 콤보 포트 2개
■ 핫 플러그 및 비동기식 알림 지원

## USB 3.0

■ NEC D720200에 의해 USB 3.0 포트 2개 (후면 패널) 및 USB 3.0 커넥터 1개

## RAID

■ AMD® SB950에 의해 RAID 0/ 1/ 5/ 10 모드 지원되는 SATA1~6

### 커넥터

■ 후면 패널
- PS/2 **키보드 포트 1개**
- PS/2 **마우스 포트 1개**
- CMOS 지우기 버튼 1개
- 동축 S/PDIF 출력 포트 1개
- 광학 S/PDIF 출력 포트 1개
- USB 2.0 **포트 4개**
- USB 3.0 **포트 2개**
- eSATA/ USB 2.0 콤보 포트 2개
- LAN **포트 1개**
- IEEE 1394 **포트 1개**
- 플렉시블 오디오 포트 6개

■ 온보드
- USB 2.0 **커넥터 2개**
- IEEE 1394 **커넥터 1개**
- 시리얼 **포트 커넥터 1개**
- 섀시 침입 커넥터 1개
- S/PDIF **출력 커넥터 1개**
- 전면 패널 오디오 커넥터 1개
- TPM **모듈 커넥터 1개**
- 전원 버튼 1개
- 리셋 버튼 1개
- OC Genie 버튼 1개
- Debug LED 패널 1개

### 슬롯

■ PCIE x16 **슬롯 4개**
- PCI_E2는 최대 PCIE x16 속도를 지원합니다.
- PCI_E4는 최대 PCIE x8 속도를 지원합니다.
- PCI_E5는 최대 PCIE x16 속도를 지원합니다( PCI_E4가 비어 있음).
- PCI_E6은 최대 PCIE x4 속도를 지원합니다.
- ATI® CrossFireX™ 기술 지원
- 두 개 확장 카드를 설치하려면, PCI_E2 및 PCI_E5 슬롯에 설치하세요.
- 세 개 확장 카드를 PCI_E2, PCI_E4 및 PCI_E5 슬롯에 설치하려면, 세 개 PCIE x16 레인은 자동으로 x16/ x0/ x16부터 x16/ x8/ x8까지 배열합니다.

■ PCIE x1 **슬롯 2개**

■ PCI **슬롯 1개, 3.3V/ 5V PCI 버스 인터페이스 지원**

### 폼 팩터

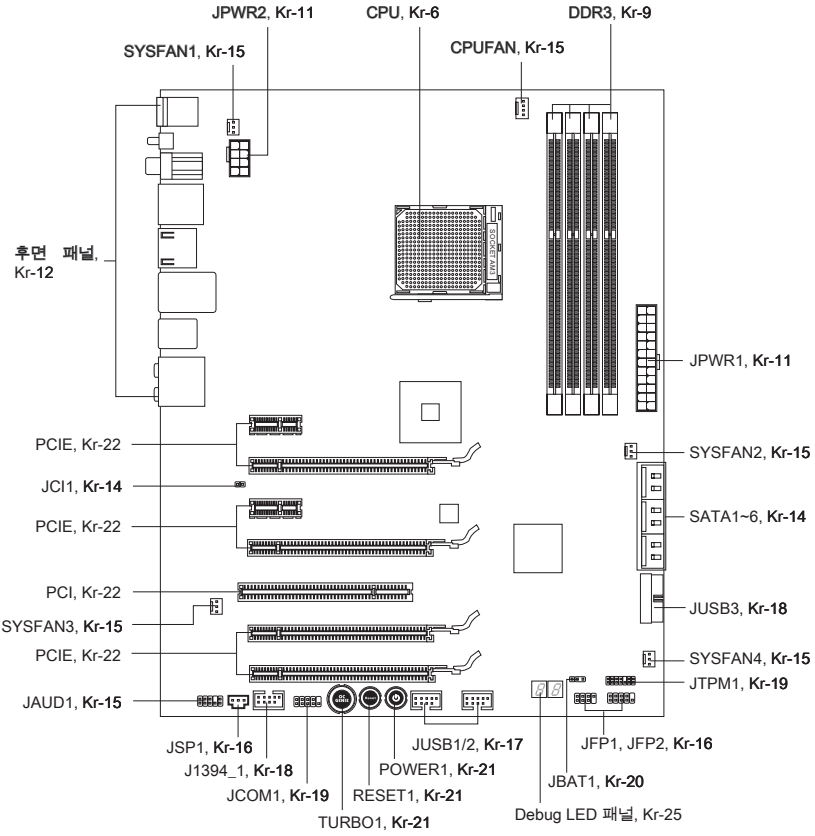
■ ATX (24.4cm X 30.5 cm)

### 장착

■ 장착 구멍 9개

액세서리 구매나 제품 번호 등의 다양한 정보는, 웹페이지
http://www.msi.com/index.php**에서 확인할 수 있습니다.**

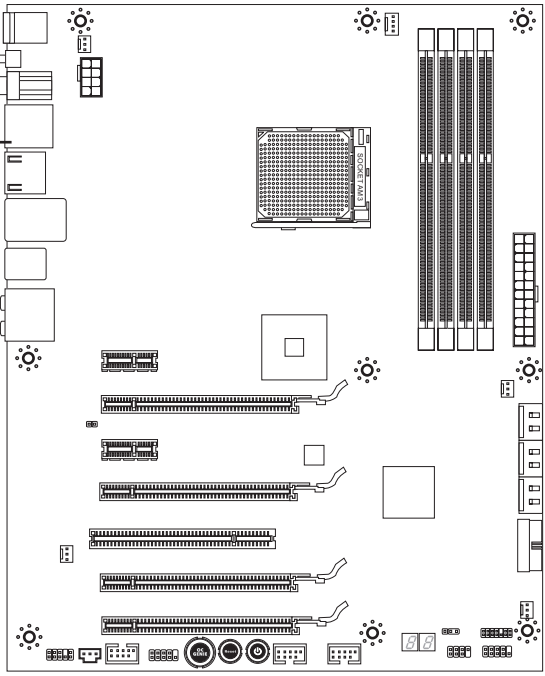
# 빠른 부품 설명서


JPWR2, Kr-11
CPU, Kr-6
DDR3, Kr-9
SYSFAN1, Kr-15
CPUFAN, Kr-15
후면 패널, Kr-12
JPWR1, Kr-11
PCIE, Kr-22
SYSFAN2, Kr-15
JCI1, Kr-14
SATA1~6, Kr-14
PCIE, Kr-22
PCI, Kr-22
JUSB3, Kr-18
SYSFAN3, Kr-15
PCIE, Kr-22
SYSFAN4, Kr-15
JTPM1, Kr-19
JAUD1, Kr-15
JSP1, Kr-16
JUSB1/2, Kr-17
JFP1, JFP2, Kr-16
J1394_1, Kr-18
POWER1, Kr-21
JBAT1, Kr-20
JCOM1, Kr-19
RESET1, Kr-21
Debug LED 패널, Kr-25
TURBO1, Kr-21

## 스크루 홀

메인보드를 설치할 때 섀시에 올바른 방향으로 메인보드를 설치해야 합니다. 메인보드의 스크루 홀의 위치는 아래 그림과 같습니다.

이 측면은 섀시의 I/O 실드 위치인 뒤쪽으로 향해야 합니다.



스크루 홀

위의 그림을 참조하여 섀시의 적절한 위치에 스탠드오프를 설치하고 스크루 홀을 통해 스탠드오프에 메인보드를 고정합니다.

### *중요 사항*

- *메인보드에 대한 손상을 방지하기 위해 메인보드 회로 및 섀시 간의 접촉 또는 섀시의 불필요한 스탠드오프 장착을 금지합니다.*
- *메인보드 합선을 피하기 위해 메인보드 또는 섀시 속에 금속 부품이 없는지 확인하세요.*

# CPU (중앙 처리 장치)

CPU 설치 시 과열을 방지하는 쿨러를 반드시 설치하세요. CPU 쿨러가 없는 경우, 컴퓨터를 켜기 전에 판매점에 문의하세요.
CPU에 대한 최신 정보는 http://www.msi.com/service/cpu-support/ **참조**

## *중요 사항*

***과열***

*과열은 CPU와 시스템을 심각하게 손상시킬 수 있습니다. CPU가 과열되지 않도록 냉각 팬이 제대로 작동하는지 항상 확인하세요. 열이 잘 발산되도록 CPU와 방열판 사이에 서멀 페이스트(또는 서멀 테이프)를 고르게 바르세요.*

***CPU 교체***

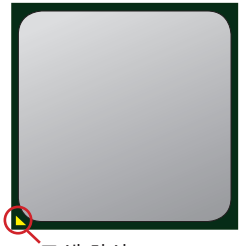
*CPU 교체 시, 항상 전원을 끄거나 먼저 ATX 전원 공급 장치의 전원 코드를 접지된 콘센트에서 뽑아 CPU의 안전을 확보하세요.*

***오버클로킹***

*이 메인보드는 오버클로킹 기능을 지원하도록 디자인되었습니다. 그러나 오버클로킹이 진행되는 동안 부품이 이러한 비정상적인 설정을 견뎌낼 수 있는지 확인하세요. 제품 사양을 초과하는 범위에서 작동시키지 마세요. 당사는 올바르지 않은 작동이나 제품 사양을 초과한 범위에서 사용하여 발생한 손상 또는 위험은 보증하지 않습니다.*

### AM3+ CPU 소개

CPU의 표면. 열이 잘 발산되도록 서멀 페이스트를 표면에 약간 바르세요.



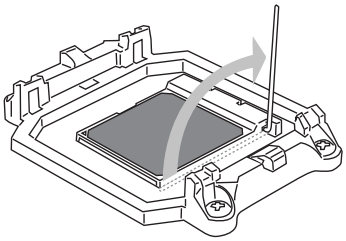
금색 화살표

## CPU 및 쿨러 설치

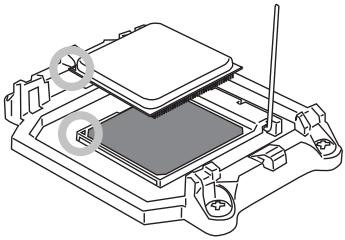
CPU 설치 시 **과열을 방지하는 쿨러를 상단에 연결하세요**. 한편, 열이 잘 발산되도록 방열판/ 쿨러 팬을 설치하기 전에 CPU에 서멀 페이스트를 약간 바르세요.

아래의 단계에 따라 CPU 및 쿨러를 올바로 설치하세요. 잘못 설치할 경우 CPU와 메인보드가 손상됩니다.

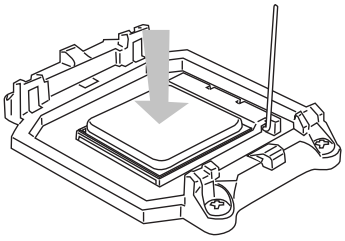
1. 레버를 소켓에서 비스듬히 당깁니다. 레버를 90도까지 올립니다.



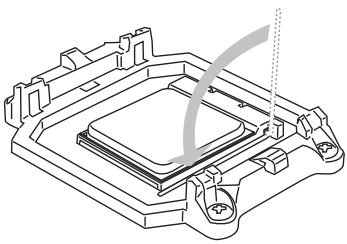
2. CPU의 금색 화살표를 찾습니다. 금색 화살표가 그림과 같이 가리키고 있어야 합니다. CPU는 올바른 한 쪽 방향으로만 끼워집니다.



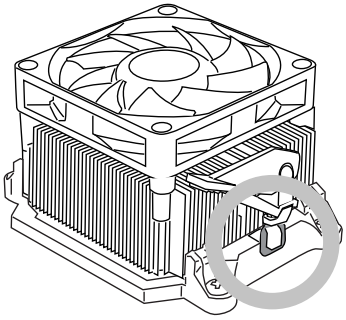
3. CPU가 올바로 설치되면, 핀이 소켓에 완전히 끼워져서 보이지 않게 됩니다. 올바른 설치 절차를 따르지 않으면 메인보드가 영구적으로 손상될 수 있습니다.



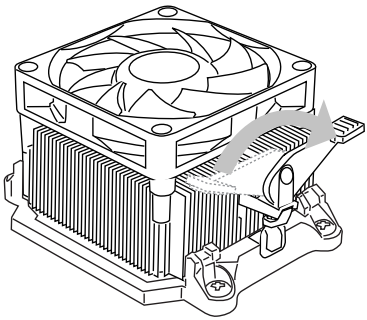
4. CPU를 소켓 안으로 꽉 눌러 넣고 레버를 닫습니다. 레버를 닫는 동안 CPU가 움직일 우려가 있기 때문에, 레버를 닫을 때는 항상 손가락으로 CPU의 상단을 꽉 눌러 CPU가 소켓 안에 제대로 완전히 끼워지도록 해야 합니다.



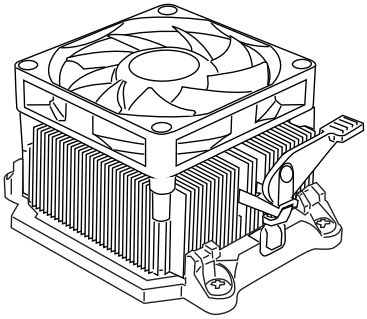
5. 쿨러 세트를 고정 위치에 올려놓습니다. **먼저 클립의 한쪽 끝을 사용하여** 겁니다.



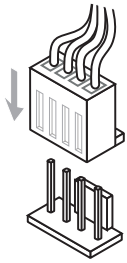
6. 그리고 나서 클립의 다른 쪽 끝을 눌러 쿨러 세트를 고정 위치의 상단에 고정합니다. 고정 레버를 찾아 위로 올립니다.



7. 레버를 아래로 눌러 고정합니다.



8. CPU 팬 케이블을 메인보드의 CPU 팬 커넥터에 연결합니다.

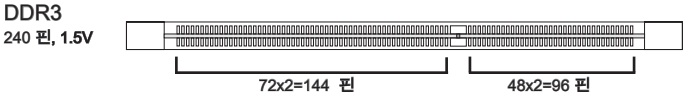


## *중요 사항*

*안전 혹이 고정 볼트에서 분리되는 즉시 고정 레버가 다시 튀어 오르기 때문에, 고정 볼트에서 안전 혹을 분리할 때는 손가락에서 눈을 떼지 마세요.*

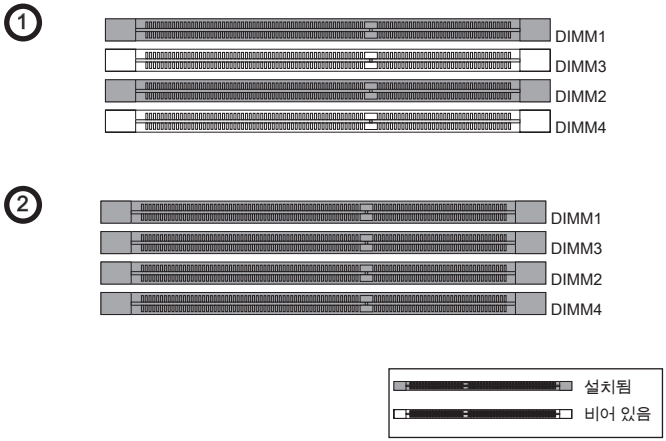
# 메모리

DIMM 슬롯은 메모리 모듈을 설치하는 데 사용됩니다. 호환 가능한 부품에 대한 자세한 내용은 *http://www.msi.com/service/test-report/*를 참조하세요.




**듀얼 채널 모드 배포 규칙**

듀얼 채널 모드에서는 메모리 모듈이 2 개의 데이터 버스 회선을 동시에 사용하여 데이터를 전송 및 수신할 수 있습니다. 듀얼 채널 모드를 활성화하면 시스템 성능이 향상됩니다. 다음 그림에서 듀얼 채널 모드의 배포 규칙을 참조하세요.

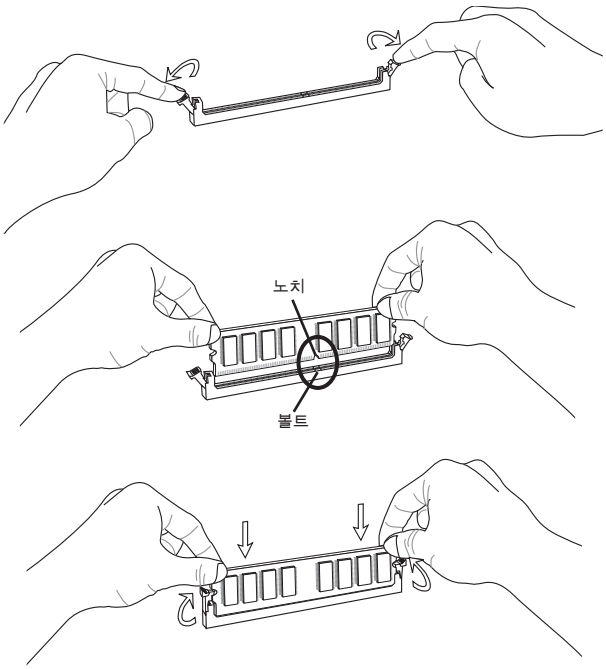



## *중요 사항*

- *DDR3 메모리 모듈은 DDR2와 서로 교환되지 않으며, DDR3 표준은 역호환이 되지 않습니다. 항상 DDR3 DIMM 슬롯에 DDR3 메모리 모듈을 설치해야 합니다.*
- *듀얼 채널 모드에서, 다른 채널 DIMM 슬롯에 **유형과 밀도가 동일한** 메모리 모듈을 설치했는지 확인하세요.*
- *성공적인 시스템 부팅을 하려면, 메모리 모듈을 **먼저 DIMM1**에 끼우세요.*
- *칩셋 리소스 배치 때문에, 각 DIMM이 8GB 모듈로 설치된 경우 시스템 밀도가 (전체 32GB가 아닌) 최대 31+GB까지만 인식됩니다.*

## 메모리 모듈 설치

1. 메모리 모듈은 중앙에 노치가 하나만 있으며, 오른쪽 방향으로만 맞습니다.
2. 메모리 모듈을 DIMM 슬롯에 수직으로 끼웁니다. 그리고 나서 메모리 모듈 위의 골든 핑거가 DIMM 슬롯에 깊이 삽입될 때까지 밀어 넣습니다. 메모리 모듈이 제자리를 잡으면, DIMM 슬롯의 양쪽에 있는 플라스틱 클립이 자동으로 닫힙니다.
3. 메모리 모듈이 양쪽에 있는 DIMM 슬롯 클립에 의해 제자리에 잠가졌는지 수동으로 확인하세요.




***중요 사항***

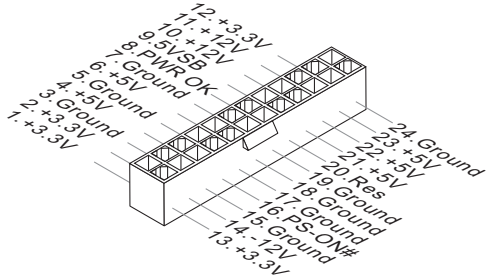
*메모리 모듈이 DIMM 슬롯에 제대로 삽입되면 골든 핑거가 거의 보이지 않습니다.*

# 전원 공급 장치

## ATX 24 핀 전원 커넥터: JPWR1

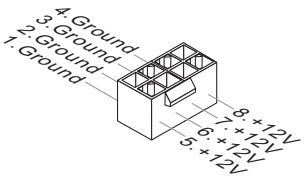
이 커넥터를 사용하여 ATX 24핀 전원 공급 장치를 연결할 수 있습니다. ATX 24핀 전원 공급 장치를 연결하려렴, 전원 공급 장치의 플러그가 올바른 방향으로 삽입되었는지, 핀이 정렬되었는지 확인하세요. 그리고 나서 전원 공급 장치를 커넥터 안쪽으로 꽉 맞게 누릅니다.

원하는 경우 20 핀 ATX 전원 공급 장치를 사용할 수 있습니다. 20 핀 ATX 전원 공급 장치를 사용하려면, 전원 공급 장치의 플러그를 핀 1과 핀 13에 연결합니다.




## ATX 8 핀 전원 커넥터: JPWR2

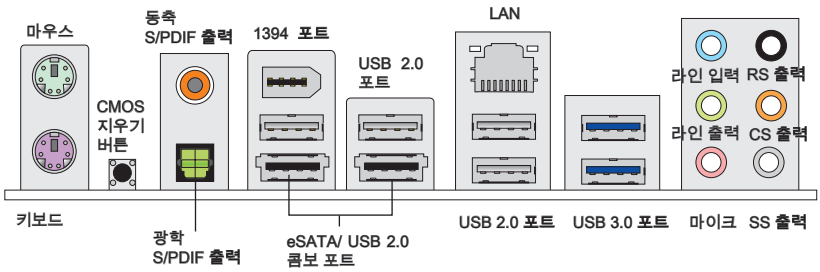
이 커넥터는 +12V 전원을 공급하는 데 사용됩니다.




***중요 사항***

*모든 커넥터가 올바른 ATX 전원 공급 장치에 연결되어 메인보드의 작동이 안정적인지 확인하세요.*

# 후면 패널




▸ **마우스/키보드**

표준 PS/2® 마우스/키보드 DIN 커넥터는 PS/2® 마우스/키보드용입니다.

▸**CMOS 지우기 버튼**

보드에 시스템 구성 데이터를 유지하기 위해 외부 배터리로부터 전원을 공급받은 CMOS RAM이 있습니다. CMOS RAM의 경우, 시스템을 켤 때마다 시스템이 OS를 자동으로 부팅합니다. 시스템 구성을 지우려면, 버튼을 사용하여 데이터를 지우세요. 버튼을 눌러 데이터를 지우세요.

## *중요 사항*

- *CMOS 데이터를 지우기 전에 시스템의 전원을 껐는지 확인하세요.*
- *이 버튼을 눌러서 CMOS 데이터를 꺼짐(G3) 상태에서 지우면 시스템이 자동으로 부팅됩니다.*

▸**동축 S/PDIF 출력**

이 SPDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) 커넥터는 동축 케이블을 통해 외부 스피커에 디지털 오디오를 전송하는 데 사용됩니다.

▸**광학 S/PDIF 출력**

이 SPDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) 커넥터는 광 섬유 케이블을 통해 외부 스피커에 디지털 오디오를 전송하는 데 사용됩니다.

▸**IEEE1394 포트**

후면 패널의 IEEE 1394 포트는 IEEE 1394 장치에 대한 연결을 제공합니다.

▸**USB 2.0 포트**

USB(Universal Serial Bus) 포트는 키보드, 마우스 또는 기타 USB 호환 가능 장치와 같은 USB 장치를 연결하는 데 사용됩니다. 데이터 전송 속도 최대 480Mbit/s(고속).

▸**USB 3.0 포트**

USB 3.0 포트는 USB 2.0 장치와 호환할 수 있습니다. 데이터 전송 속도 최대 5 Gbit/s 지원(초속).

## *중요 사항*

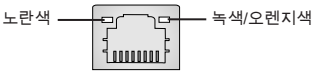
*USB 3.0 장치를 사용하려면 USB 3.0 케이블으로 USB 3.0 포트를 연결해야 합니다.*

▸**eSATA/ USB 2.0 콤보 포트**

eSATA/USB 2.0 콤보 포트는 eSATA 외장형 하드 드라이브 또는 USB 2.0 장치를 연결하는데 사용합니다.

▸**LAN**

표준 RJ-45 LAN 잭은 Local Area Network(LAN) 연결용입니다. 네트워크 케이블을 이 잭에 연결할 수 있습니다.




| LED | 칼라 | LED 상태 | 조건 |
|---|---|---|---|
| 왼쪽 | 노란색 | 꺼짐 | LAN 링크가 구축되지 않았습니다. |
| | | 켜짐(지속 상태) | LAN 링크가 구축되었습니다. |
| | | 켜짐(밝게 및 펄싱) | 컴퓨터가 LAN 상의 다른 컴퓨터와 통신 중입니다. |
| 오른쪽 | 녹색 | 꺼짐 | 10 Mbit/sec 데이터 속도를 선택했습니다. |
| | | 켜짐 | 100 Mbit/sec 데이터 속도를 선택했습니다. |
| | 오렌지색 | 켜짐 | 1000 Mbit/sec 데이터 속도를 선택했습니다. |

▸**오디오 포트**

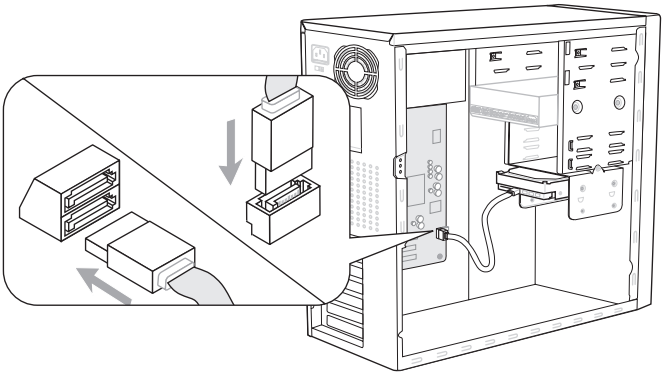
이 오디오 커넥터는 오디오 장치에 사용됩니다. 오디오 잭의 색상으로 오디오 효과를 쉽게 구별할 수 있습니다.

- 라인 입력(파란색) - **라인 입력은 외부 CD 플레이어, 테이프 플레이어 또는 기타** 오디오 장치에 사용됩니다.
- 라인 출력(녹색) - **라인 출력은 스피커 또는 헤드폰에 사용되는 커넥터입니다.**
- 마이크(핑크색) - 마이크는 마이크에 사용되는 커넥터입니다.
- RS 출력(검은색) - 4/5.1/7.1 채널 모드의 뒤쪽 서라운드 출력.
- CS 출력(오렌지색) - 5.1/7.1 채널 모드의 중앙/서브우퍼 출력.
- SS 출력(회색) - 7.1 채널 모드의 측면 서라운드 출력.

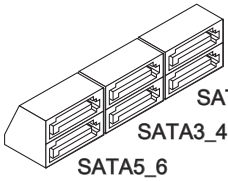
# 커넥터

## 시리얼 ATA 커넥터: SATA1~6

이 커넥터는 고속의 시리얼 ATA 인터페이스 포트에 사용됩니다. 각 커넥터는 하나의 시리얼 ATA 장치에 연결할 수 있습니다.



* 그림에 있는 MB 레이아웃은 참조용일 뿐입니다.



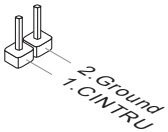

SB950에 의해 지원되는
SATA1~6 (6Gb/s)

***중요 사항***

*시리얼 ATA 케이블을 90도로 꺾지 마세요. 그럴 경우, 전송 중 데이터가 손실될 수 있습니다.*

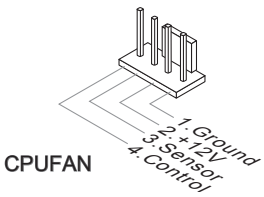
## 섀시 침입 커넥터: JCI1

이 커넥터는 섀시 침입 스위치 케이블에 연결됩니다. 섀시가 열리는 경우, 섀시 침입 메커니즘이 활성화됩니다. 시스템이 이 상태를 기록하고 화면에 경고 메시지를 표시합니다. 경고를 지우려면, BIOS 유틸리티에서 레코드를 지워야 합니다.

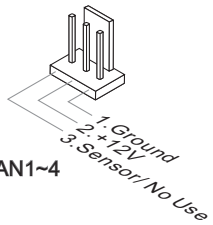


## 팬 전원 커넥터: CPUFAN, SYSFAN1~4

팬 전원 커넥터는 +12V의 시스템 냉각 팬을 지원합니다. 전선을 커넥터에 연결할 때,항상 빨간색 전선이 양극으로서 +12V에 연결되어야 하고, 검은색 전선은 접지선으로서 GND에 연결되어야 합니다. 메인보드에 시스템 하드웨어 모니터 칩셋 온보드가 있는 경우, CPU 팬 제어를 활용하기 위해 속도 센서가 있는 특별히 디자인된 팬을 사용해야 합니다.



CPUFAN



SYSFAN1~4

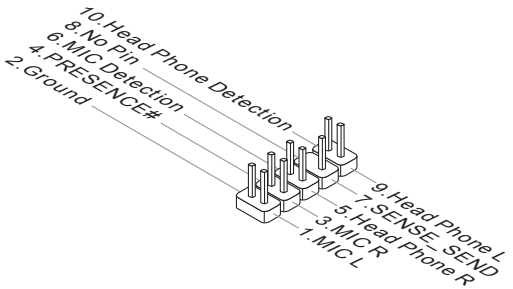
### *중요 사항*

- *프로세서의 공식 웹 사이트에서 권장 CPU 팬을 참조하거나 판매점에 올바른 CPU 냉각 팬을 문의하세요.*
- *CPUFAN은 팬 제어를 지원합니다. 실제 CPUFAN 시스템 온도에 따라 이 CPUFAN 속도를 자동으로 제어하는 **Control Center** 유틸리티를 설치할 수 있습니다.*
- *3 또는 4 핀 전원 커넥터를 설정된 팬 쿨러을 CPUFAN에서 사용할 수 있습니다.*

---

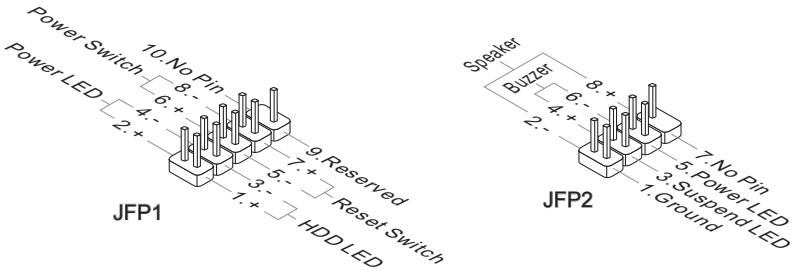
## 전면 패널 오디오 커넥터: JAUD1

이 커넥터를 사용하여 전면 패널 오디오를 연결할 수 있으며, 이 커넥터는 Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide를 준수합니다.



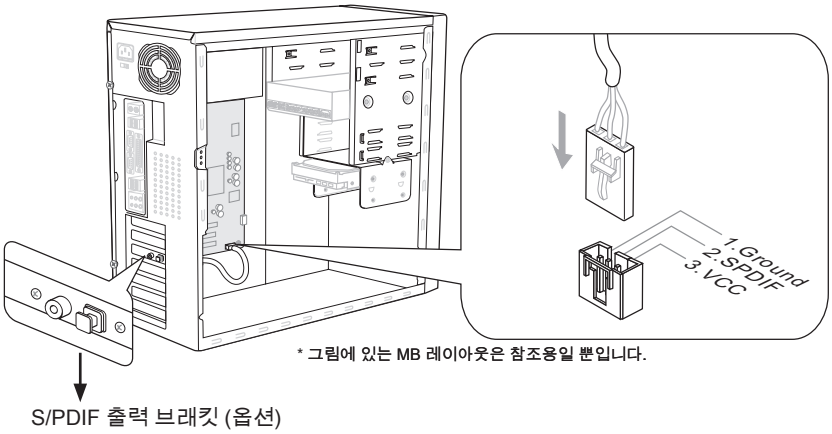
## 전면 패널 커넥터: JFP1, JFP2

이 커넥터는 전면 패널 스위치 및 LED에 대한 전기 연결에 사용됩니다. JFP1은 Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide를 준수합니다.




## S/PDIF 출력 커넥터: JSP1

이 커넥터는 디지털 오디오 전송을 위해 S/PDIF(Sony & Philips Digital Interconnect Format) 인터페이스를 연결하는 데 사용됩니다.



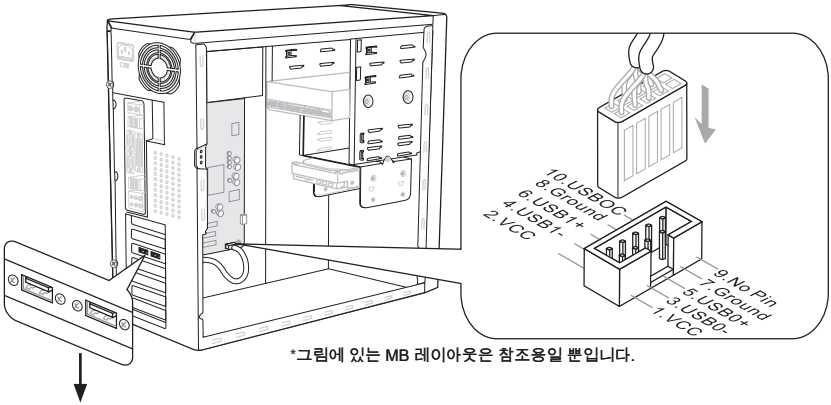

* 그림에 있는 MB 레이아웃은 참조용일 뿐입니다.

## 전면 USB 2.0 커넥터: JUSB1, JUSB2

Intel® I/O Connectivity Design Guide를 따르는 이 커넥터는 USB HDD, 디지털 카메라, MP3 플레이어, 프린터, 모뎀 등과 같은 고속의 USB 인터페이스 주변 장치를 연결할 수 있습니다.

*JUSB1은 언제든지 스마트폰를 충전하기 위해 빠른 충전 기능을 제공하는 MSI 새로운 Super-Charger 기술을 지원합니다.*

시스템이 S0 / S1 상태에서 *JUSB1*을 제어하기 위해 MSI의 응용 프로그램, SuperCharger를 설치해야 합니다. 응용 프로그램을 "On"로 서정하면 *JUSB1*을 통해 *스마트폰를 빠른 충전할 수 있지만* 데이트 전송과 동기화가 비활성화됩니다. 응용 프로그램을 "Off"로 설정하면 *JUSB1*은 일반 USB 커넥터로 작동합니다. S3 / S4 / S5 상태의 경우, 스마트폰을 뽑건 삽입하건, *JUSB1*은 운영 체제가 없어도 빠른 충전 기능을 제공합니다.




*그림에 있는 MB 레이아웃은 참조용일 뿐입니다.

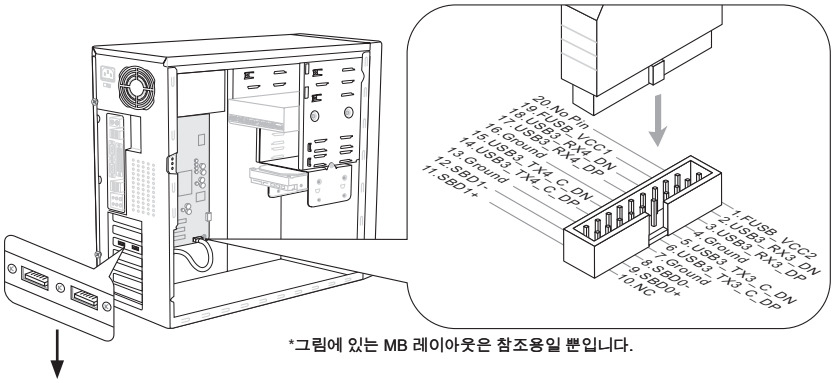
USB 2.0 브래킷 (옵션)

## *중요 사항*

- *VCC 및 GND의 핀은 올바로 연결되어야 손상을 방지할 수 있습니다.*
- *iPad의 경우, JUSB1은 S3, S4, S5 상태에서 iPad을 충전할 수 있습니다.*
- *원활한 충전을 위해 하나의 장치만을 연결하는 것을 권장합니다.*
- *Super-Charger 기술은 일부 모델에서 사용할 수 있습니다. MSI 웹사이트에서 지원 목록을 참조하세요.*
- *S1 상태에서 충전하면 장치를 분리하지 않는 것을 권장합니다.*

## 전면 USB 커넥터: JUSB3

USB 3.0 포트는 USB 2.0 장치와 호환할 수 있습니다. 데이터 전송 속도 최대 5 Gbit/s 지원(초속).




*그림에 있는 MB 레이아웃은 참조용일 뿐입니다.

USB 3.0 브래킷 (옵션)

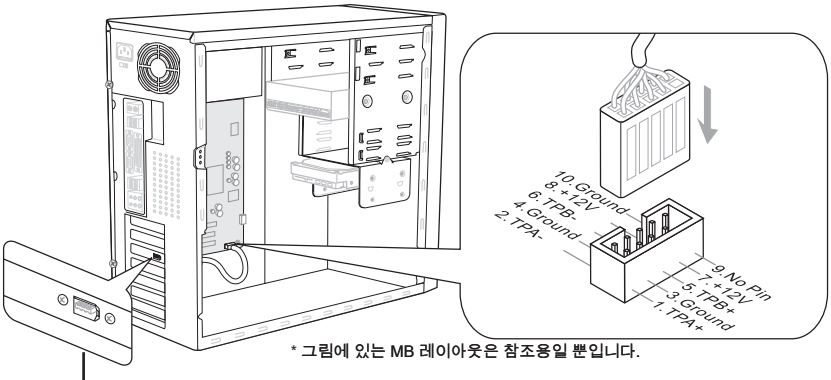
### *중요 사항*

- *VCC 및 GND의 핀은 올바로 연결되어야 손상을 방지할 수 있습니다.*
- *USB 3.0 장치를 사용하려면 USB 3.0 케이블으로 USB 3.0 포트를 연결해야 합니다.*

---

## IEEE1394 커넥터: J1394_1

이 커넥터를 사용하여 옵션인 IEEE1394 브래킷을 통해 IEEE1394 장치를 연결할 수 있습니다.



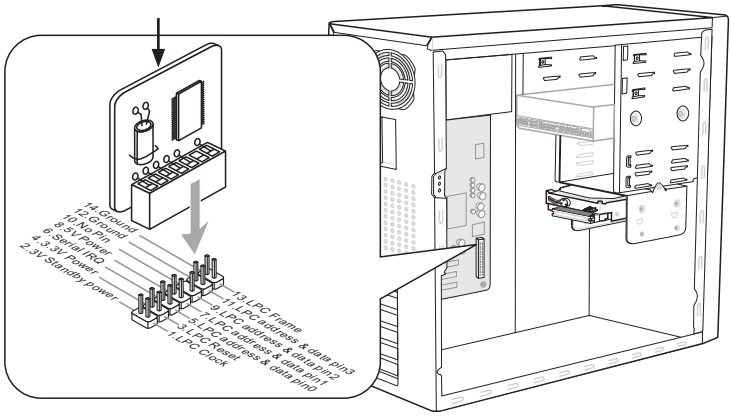

* 그림에 있는 MB 레이아웃은 참조용일 뿐입니다.

1394 브래킷 (옵션)

## TPM 모듈 커넥터: JTPM1

이 커넥터는 TPM (Trusted Platform Module) 모듈(옵션)에 연결됩니다. 자세한 내용과 사용법은 TPM 보안 플랫폼 설명서를 참조하세요.

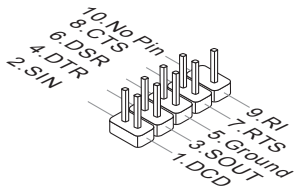
TPM 모듈은 선택할 수 있습니다.




* 그림에 있는 MB 레이아웃은 참조용일 뿐입니다.

## 시리얼 포트 커넥터: JCOM1

이 커넥터는 16550A 고속 통신 포트로서 16 바이트의 FIFO를 송수신합니다. 시리얼 장치를 연결할 수 있습니다.



# 점퍼

## CMOS 클리어 점퍼: JBAT1

보드에 시스템 구성 데이터를 유지하기 위해 외부 배터리로부터 전원을 공급받은 CMOS RAM이 있습니다. CMOS RAM의 경우, 시스템을 켤 때마다 시스템이 OS를 자동으로 부팅합니다. 시스템 구성을 지우려면, 버튼을 사용하여 데이터를 지우세요.




JBAT1 데이터 유지 데이터 지우기

### *중요 사항*

*시스템이 꺼져 있는 동안 2-3 핀을 단락시켜 CMOS를 지울 수 있습니다. 그리고 나서 1-2 핀 위치로 돌아가세요. 시스템이 켜 있는 동안에는 CMOS를 지우지 마세요. 그럴 경우 메인보드가 손상될 수 있습니다.*

# 버튼

이 절에서는 버튼의 사용으로 메인보드의 기능을 변경하는 방법을 설명합니다.

## OC Genie 버튼: TURBO1

이 버튼은 시스템이 자동 오버클록에 사용됩니다. 시스템이 끄기 상태에서 이 버튼을 눌러 OC Genie 기능을 활성화합니다. 한편, 버튼 불이 켜지고 잠급니다. 그리고 나서 시스템을 시작한 후에 오버클록에 대한 최적의 값을 자동으로 감지합니다. 이 OC Genie 기능을 종료하려면 시스템을 끄기 후에 이 버튼을 다시 눌러 버튼의 불을 끄지고 잠금 해제됩니다. 시스템은 다음에 부트를 위해 이 값을 복원할 것입니다.




***중요 사항***

- *OC Genie 기능을 사용하려면 DDR3 1333 이상의 메모리를 설치해 주시고 낮은 방열판/ 쿨러를 장비하세요.*
- *OC Genie 오버클록킹 범위 및 손상 또는 OC Genie 오버클록킹 행동으로 인해 위험은 보증하지 않습니다.*
- *BIOS 설정에서 OC Genie 기능을 종료할 수 있습니다. 미래의 사용을 위해 BIOS에 있는 오버클록킹 프로필에 OC Genie 구성을 저장하세요.*

## 전원 버튼: POWER1

이 전원 버튼은 시스템을 켜거나 끄는 데 사용됩니다. 버튼을 눌러 시스템을 켜거나 끄세요.



## 리셋 버튼: RESET1

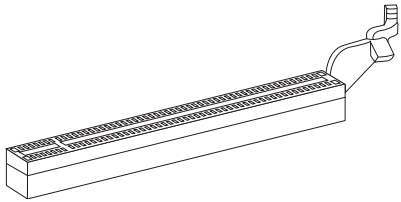
이 리셋 버튼은 시스테을 리셋하는 데 사용합니다. 버튼을 눌러 시스템을 리셋하세요.



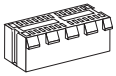
# 슬롯

## PCIE (Peripheral Component Interconnect Express) 슬롯

PCIE 슬롯은 PCIE 인터페이스 확장 카드를 지원합니다.



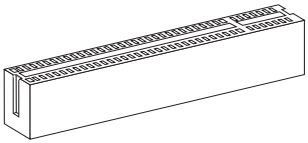
PCIE x16 슬롯



PCIE x1 슬롯

## PCI (Peripheral Component Interconnect) 슬롯

PCI 슬롯은 LAN 카드, SCSI 카드, USB 카드 및 PCI 규격을 준수하는 기타 애드온 카드를 지원합니다.



32 비트 PCI 슬롯

## *중요 사항*

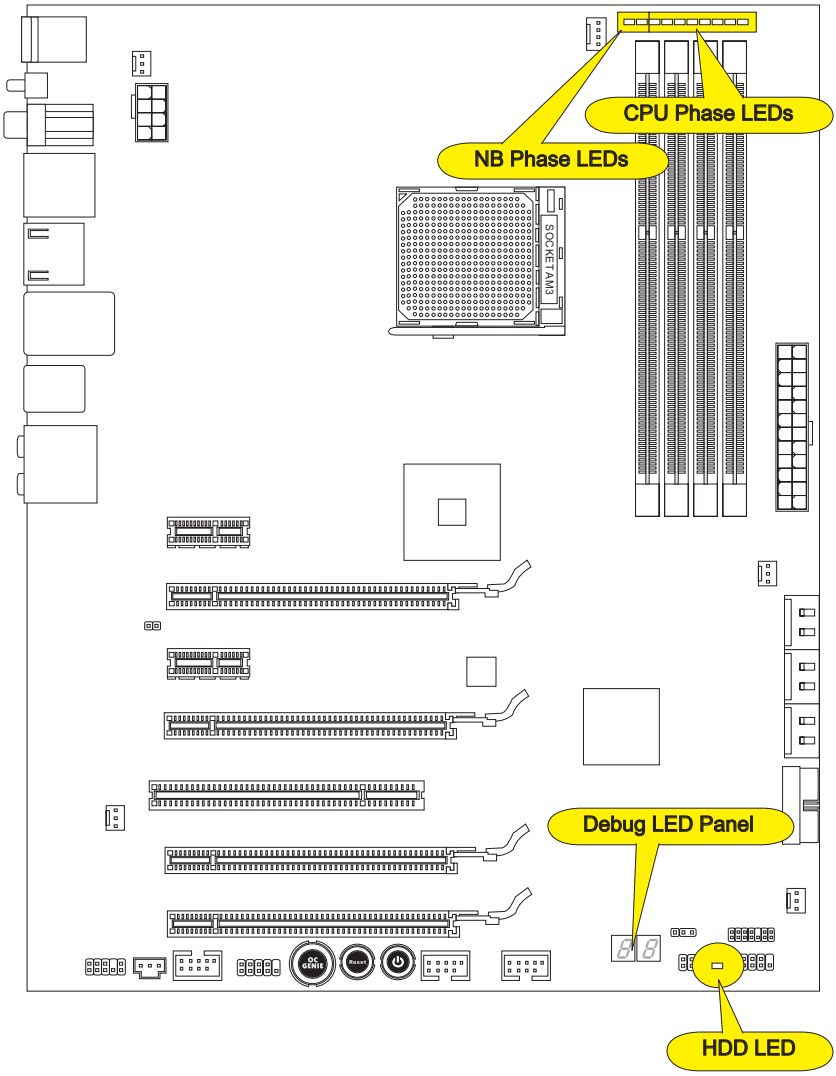
*확장 카드를 추가하거나 제거할 때 먼저 전원 공급 장치의 플러그를 뽑으세요. 점퍼, 스위치 또는 BIOS 구성과 같은 확장 카드에 대해 필요한 하드웨어 및 소프트웨어 설정을 구성하려면 확장 카드의 설명서를 읽으세요.*

## PCI 인터럽트 요청 라우팅

Interrupt request line의 약어인 IRQ는 I-R-Q라고 발음하며, 장치가 인터럽트 신호를 마이크로프로세서로 전송할 수 있는 하드웨어 회선입니다. PCI IRQ 핀은 일반적으로 다음과 같이 PCI 버스 핀에 연결됩니다.

| | 순서1 | 순서2 | 순서3 | 순서4 |
|---|---|---|---|---|
| PCI 슬롯1 | INT E# | INT F# | INT G# | INT H# |

# 상태 표시 LED


CPU Phase LEDs
NB Phase LEDs
SOCKETAM3
Debug LED Panel
HDD LED

## NB Phase LED

LED은 **현재** 노스 브릿지 전원 Phase(위상) 모드 정도를 표시합니다. 아래 내용에서 상태를 확인할 수 있습니다.

■ 켜짐 □ 꺼짐

■□ 노스 브릿지는 1 phase를 사용중입니다.

■■ 노스 브릿지는 2 phase를 사용중입니다.

---

## CPU Phase LED panel

LED은 현재 CPU가 사용중인 전원 Phase(위상) 모드 정도를 표시합니다. 아래 내용에서 상태를 확인할 수 있습니다.

■ 켜짐 □ 꺼짐

■□□□□□□□ CPU는 1 phase를 사용중입니다.

■■□□□□□□ CPU는 2 phase를 사용중입니다.

■■■□□□□□ CPU는 3 phase를 사용중입니다.

■■■■□□□□ CPU는 4 phase를 사용중입니다.

■■■■■□□□ CPU는 5 phase를 사용중입니다.

■■■■■■□□ CPU는 6 phase를 사용중입니다.

■■■■■■■□ CPU는 7 phase를 사용중입니다.

■■■■■■■■ CPU는 8 phase를 사용중입니다.

---

## HDD LED

하드 드라이브가 사용중이면 켜집니다.

## Debug LED 패널

Debug LED 메시지에 대한 자세한 내용은 아래의 표를 참조하세요.

| 위치 | 상태 |
|---|---|
| D1 | 키보드 컨트롤러 BAT 테스트를 수행합니다. 전원 관리 대기 상태에서 웨이크업했는지 확인합니다. 처음 CMOS에 파워온 CPUID을 저장합니다. |
| 03 | NMI, 패리티, EGA용 비디오, DMA 컨트롤러를 비활성화합니다. BIOS, POST, 실행 시간 데이터 영역을 초기화합니다. 또한 POST 엔트리와 GPNV 영역에서 BIOS 모듈을 초기화합니다. 커널 변수 “wCMOSFlags”에서 언급한 대로 초기화된 CMOS. |
| 0C | KBC 포트에서 키보드의 존재를 인식합니다. |
| 13 | 칩셋 레지스터의 초기 POST 초기화. |
| 2A | DIM을 통해 다른 장치를 초기화합니다. |
| 2C | 다른 장치를 초기화합니다. 옵션 ROM이 있는 시스템에 설치된 비디오 어댑터를 인식하고 초기화합니다. |
| 37 | 사인온 메시지, CPU 정보, 설정 키 메시지 및 OEM 특정 정보 표시. |
| 38 | DIM을 통해 다른 장치를 초기화합니다. |
| 3C | 칩셋 레지스터의 중간 POST 초기화. |
| 60 | NUM-LOCK 상태를 초기화하고 KBD 반응 속도를 프로그래밍합니다. |
| 75 | INT-13을 초기화하고 IPL 인식을 준비합니다. |
| 78 | BIOS와 옵션 ROM이 제어하는 IPL 장치를 초기화합니다. |
| 8C | 칩셋 레지스터의 말기 POST 초기화. |
| 00 | OS 로더(일반적으로 INT 19h)로 제어 전달. |

# BIOS 설정

이번 챕터에서는 BIOS 설정 프로그램에 대한 기본 정보를 제공하여 사용자가 최적의 사용을 위해 시스템을 구성할 수 있습니다. 다음의 경우 바이오스 프로그램을 반드시 실행해야 합니다.

- 시스템을 부팅하는 동안 화면에 오류 메시지가 나타나고 BIOS 설정을 실행하도록 요청하는 경우.
- 사용자 정의된 기능을 사용하기 위해 기본 설정을 변경하려는 경우.

## *중요 사항*

- *이 장에서 설명되는 각 BIOS 범주 아래의 항목은 시스템 성능을 향상하기 위해 계속적으로 업데이트됩니다. 따라서 설명이 최신 BIOS와 약간 다를 수 있습니다.*
- *부팅 시 메모리 카운트 다음에 나타나는 첫 번째 행의 정보가 BIOS 버전입니다. 일반적으로 다음과 같은 형식으로 표시됩니다.*

*E7640AMS.xxx 041211 :*

*1 번째 문자는 BIOS 유형으로서, E는 EFI를 뜻합니다.*

*2- 5 번째 자리수는 모델 번호입니다.*

*6 번째 문자는 칩셋 공급 업체로, I=Intel, N=NVIDIA, A=AMD 및 V=VIA입니다.*

*7- 8 번째 문자는 고객으로서, MS는 모든 표준 고객입니다.*

*xxx는 BIOS 버전입니다.*

*041211은 이 BIOS가 배포된 날짜입니다.*

## 설정 들어가기

컴퓨터를 켜면 시스템이 POST (Power On Self Test) 프로세스를 시작합니다. 화면에 아래의 메시지가 표시되면, <DEL> 키를 눌러 설정을 시작합니다.

Press DEL to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu

(DEL을 누르면 설정 메뉴를, F11을 누르면 부팅 메뉴를 시작합니다.)

위 메시지를 보지 못하거나 바이오스로 들어가지 못했다면, 시스템을 껐다가 다시켜거나 리셋 버튼을 눌러 다시 시작합니다. 또한 <Ctrl>, <Alt> 및 <Delete> 키를 동시에 눌러 시스템을 다시 시작할 수도 있습니다.

## 컨트롤

| 키보드 | 마우스 | 설명 |
|---|---|---|
| <↑><↓> |  | 항목 선택 |
| <←><→> | 커서 이동 | 스크린 선택 |
| <Enter> |  클릭/ 왼쪽 버튼을 더블 클릭 | 아이콘/ 필드 선택 |
| <Esc> |  오른쪽 버튼 클릭 | 종료 메뉴로 가거나, 이전 메뉴로 이동 |
| <+> | | 숫자로 된 항목 증가나 변경 |
| <-> | | 숫자로 된 항목 감소나 변경 |
| <F1> | | 도움말 |
| <F4> | | CPU 사양 |
| <F5> | | 메모리-Z 실행 |
| <F6> | | 최적 기본값 불러오기 |
| <F10> | | 변경값 저장과 종료 |
| <Esc> | | 종료 |

**하위 메뉴**

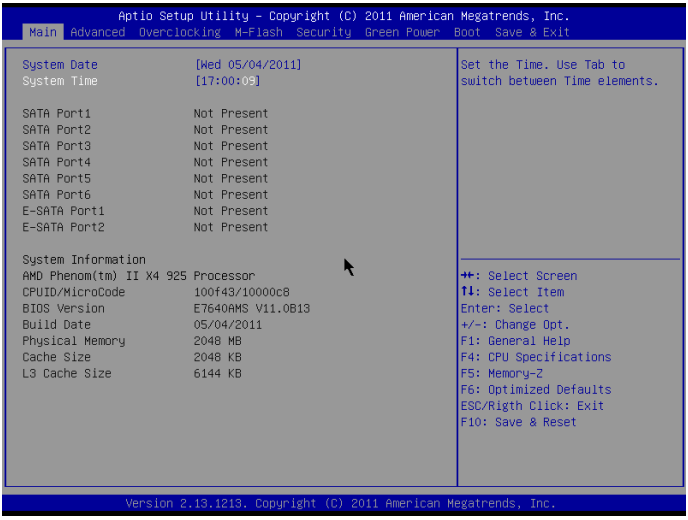
오른쪽 그림과 같이 올바른 포인터 기호가 특정 필드의 왼쪽에 표시되면, 이 필드에서 추가 옵션을 포함한 하위 메뉴를 시작할 수 있다는 것을 의미합니다. 화살표 키(↑↓)나 마우스를 사용하여 필드를 선택하고 <Enter>를 누르거나 마우스 왼쪽 버튼을 두 번 클릭하여 하위 메뉴로 진입합니다. 컨트롤 키를 사용하여 값을 입력하고 하위 메뉴내에서 필드 간을 이동합니다. 이전의 메뉴로 돌아가려면, <Esc >를 누르거나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하면 됩니다.

## 도움말 <F1>

BIOS 설정 프로그램은 일반 도움말 화면을 제공합니다. 간단히 <F1>을 누르기만 하면 어느 메뉴에서든지 이 화면을 불러낼 수 있습니다. 도움말 화면은 사용할 수 있는 적절한 키와 강조 표시된 항목에 대해 선택할 수 있는 항목을 나열합니다. <Esc>를 누르면 도움말 화면이 종료됩니다.

## 메인 메뉴

BIOS CMOS 설정 유틸리티에 들어가면 주 메뉴가 화면에 표시됩니다. 주 메뉴의 설정 기능에서 선택할 수 있습니다.




▸**Main Menu**

이 메뉴를 사용하여 시간, 날짜 등과 같은 기본 시스템 구성을 처리합니다.

▸**Advanced**

이 메뉴를 사용하여 BIOS 특별 고급 기능, 통합된 주변 장치, 전원 관리와 PC 상태의 항목을 설정합니다.

▸**Overclocking**

이 메뉴를 사용하여 주파수, 전압 제어 및 오버클로킹에 대한 설정을 지정합니다.

▸**M-Flash**

이 메뉴를 사용하여 스토리지 드라이브에서 BIOS를 읽거나 플래시합니다(FAT/ FAT32 포맷 전용).

▸**Security**

이 메뉴를 사용하여 사용하여 관리자와 사용자 암호를 설정합니다.

▸**Green Power**

이 메뉴를 사용하여 전원 위상을 지정합니다.

▸**Boot**

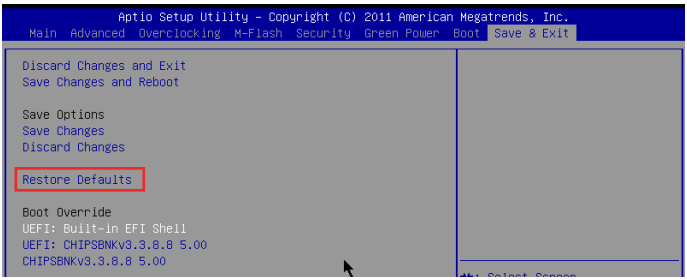
이 메뉴를 사용하여 부팅 장치의 우선 순위를 지정합니다.

▸**Save & Exit**

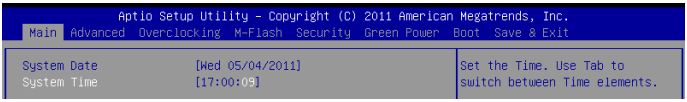
이 메뉴를 사용하여 BIOS 기본 값이나 설정을 BIOS에 로드하고 BIOS 설정 유틸리티를 종료할 수 있습니다.

BIOS 설정 유틸리티를 시작할 때, 일반적 사용의 경우 다음 절차를 따르세요.

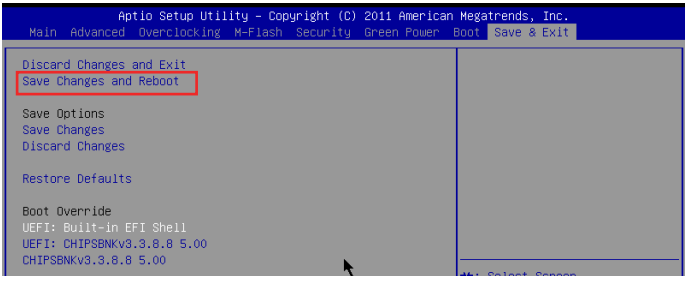
1. Load Optimized Defaults : **화사표 키(←, →, ↑, ↓)를 사용하여 [Save & Exit] 메뉴에** 있는 [Restore Defaults]를 선택하고, <Enter>를 누르면 팝-업 메시지가 나타납니다. 그리고 나서 [Yes]를 선택하고 <Enter>를 눌러 최적의 시스템 성능을 위한 기본 설정이 로드됩니다.




2. Setup Date/ Time : **화사표 키(←, →, ↑, ↓)를 사용하여 [Main Menu] 메뉴에 있는** [System Date]/ [System Time]를 선택하고 <Enter>를 누릅니다. 그리고 나서 각 필드에 날짜, 시간을 조정할 수 있습니다.

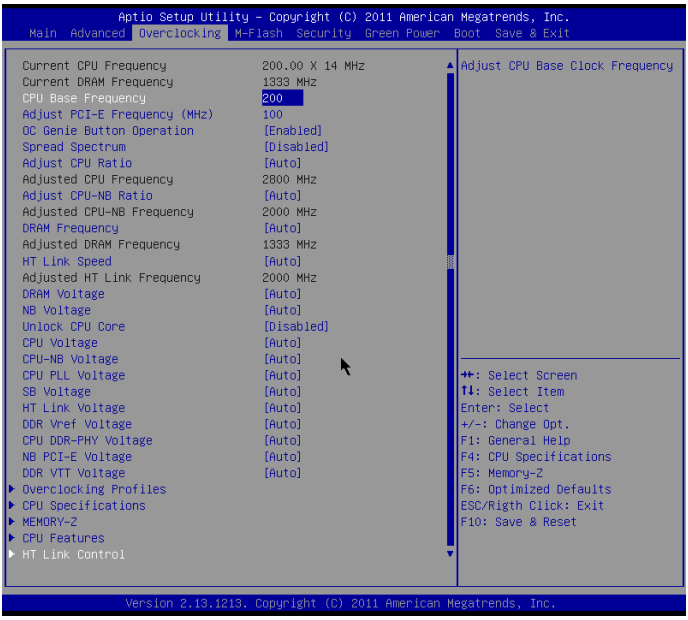



3. Save & Exit Setup : **화사표 키(←, →, ↑, ↓)를 사용하여 [Save & Exit] 메뉴에 있는** [Save Changes & Reset]를 선택하고, <Enter>를 누르면 팝-업 메시지가 나타납니다. 그리고 나서 [Yes]를 선택하고 <Enter>를 눌러 구성을 저장하고 BIOS 설정 유틸리티를 종료합니다.



## 오버클로킹

메인보드를 오버클로킹하려는 고급 사용자를 위한 메뉴입니다.




▸**Current CPU / DRAM Frequency**

이 항목은 CPU 및 메모리 속도의 현재 클록을 표시합니다. (읽기 전용).

▸**CPU Base Frequency**

이 항목을 사용하여 CPU 기본 주파수(in MHz)를 조정합니다.

▸**Adjust PCI-E Frequency (MHz)**

이 항목은 PCI-E 주파수(in MHz)를 선택할 수 있습니다.

▸**OC Genie Button Operation**

이 항목을 사용하여 OC Genie 기능을 활성화/비활성화합니다.

▸**Spread Spectrum**

메인보드의 클록 생성기가 펄스화되면 펄스의 극치값(스파이크)이 전자파 장애를 일으킵니다. 대역 확산 기능은 펄스 조절로 생성된 EMI를 줄여줌으로써 그 결과 펄스의 스파이크가 평탄한 곡선으로 줄어듭니다.

### *중요 사항*

- *EMI 문제가 발생하지 않을 경우 최적의 시스템 안정성 및 성능을 위해 [Disabled]로 설정합니다. 그러나 EMI로 인해 문제가 발생할 경우 EMI 감소를 위해 대역 확산 값을 선택하세요.*

- *대역 확산 값이 클수록 EMI는 감소되지만 시스템의 안정성은 저하됩니다. 가장 적합한 대역 확산 값은 해당 지역의 EMI 규정을 참조하세요.*
- *사소한 지터조차도 클록 속도를 일시적으로 상승시키면 오버클로킹한 프로세스를 고정시키는 원인이 될 수 있으므로 오버클로킹을 진행하는 동안 대역확산을 반드시 사용 안함으로 설정해야 합니다.*

▸Adjust CPU Ratio

이 항목을 사용하여 CPU 클록 승수기(ratio)를 설정합니다. 이 필드는 프로세서가 이 기능을 지원할 경우에만 사용할 수 있습니다.

▸Adjusted CPU Frequency

이 항목은 조정된 CPU 주파수를 표시합니다. (읽기 전용).

▸Adjust CPU-NB Ratio

이 항목을 사용하여 CPU-NB ratio를 조정합니다.

▸Adjusted CPU-NB Frequency

이 항목은 조정된 CPU-NB 주파수를 표시합니다. (읽기 전용).

▸DRAM Frequency

이 항목을 사용하여 DRAM 주파수를 조정합니다. [Auto]로 설정하면, 시스템이 자동으로 DRAM 주파수를 감지할 수 있습니다.

▸Adjusted DRAM Frequency

이 항목은 조정된 DRAM 주파수를 표시합니다. (읽기 전용).

▸HT Link Speed

이 항목을 사용하여 Hyper-Transport Link 속도를 설정할 수 있습니다. [Auto]로 설정하면, 시스템이 자동으로 HT link 속도를 감지할 수 있습니다.

▸Adjusted HT Link Frequency

이 항목은 조정된 HT Link 주파수를 표시합니다. (읽기 전용).

▸DRAM Voltage/ NB Voltage/ CPU Voltage/ CPU-NB Voltage/ CPU PLL Voltage/ SB Voltage/ HT Link Voltage/ DDR Vref Voltage/ CPU DDR-PHY Voltage/ NB PCI-E Voltage/ DDR VTT Voltage

이 항목은 CPU, 메모리 및 칩셋의 전압 조정에 사용됩니다.

▸Overclocking profiles

<Enter>를 눌러 하위 메뉴를 시작합니다.

▸Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

<Enter>를 눌러 하위 메뉴를 시작합니다. 하위 메뉴에서 이 항목을 사용하여 현제 설정을 저장하고, 저장된 프로필에서 이 설정을 로드할 수 있습니다.

▸OC Retry Count

오버클로킹 실패했을 때 이 항목을 [1, 3]으로 설정하면 동일한 오버클로킹 구성 있는 경우에 시스템이 1/ 3 번 재부팅할 수 있습니다. 매 번의 오버클로킹 다 실패하는 경우, 시스템은 기본값을 복원합니다.

▸CPU Specifications

<Enter>를 눌러 하위 메뉴를 시작합니다. 이 하위 메뉴는 설치된 CPU에 대한 정보를 표시합니다.

▸CPU Technology Support

<Enter>를 눌러 하위 메뉴를 시작합니다. 이 하위 메뉴는 설치된 CPU가 지원하는 기술을 표시합니다. (읽기 전용).

▸MEMORY-Z

<Enter>를 눌러 하위 메뉴를 시작합니다.

▸DIMM1~4 Memory SPD

<Enter>를 눌러 하위 메뉴를 시작합니다. 이 하위 메뉴는 설치된 메모리의 정보를 표시합니다.

▸CPU Features

<Enter>를 눌러 하위 메뉴를 시작합니다.

▸C1E

이 항목을 활성화하면 유휴 상태일(PC가 아무 동작도 하지 않을) 경우 CPU의 전원 소비를 줄일 수 있습니다. 모든 프로세서가 Enhanced Halt state (C1E)를 다 지원하지 않습니다.

▸SVM Mode

이 항목에서 AMD SVM (Secure Virtual Machine) 모드를 활성화/비활성화할 수 있습니다.

▸IOMMU Mode

이 항목은 I/O 가상화를 위해 IOMMU (I/O Memory Management Unit)를 활성화/비활성화합니다.

▸HT Link Control

<Enter>를 눌러 하위 메뉴를 시작합니다.

▸HT Incoming/ Outgoing Link Width

이 항목을 사용하여 하이퍼 전송 링크 폭을 설정할 수 있습니다. [Auto]로 설정하면 시스템이 HT 링크 폭을 자동으로 감지합니다.

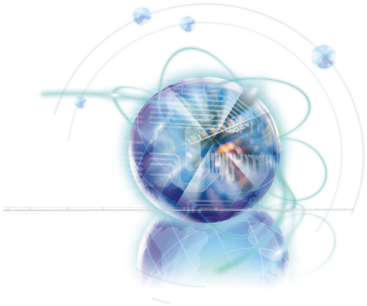
## 소프트웨어 정보

메인보드 패키지에 들어 있는 드라이버/유틸리티 DVD을 꺼내서 DVD-ROM 드라이브에 삽입합니다. 설치는 자동 실행되며, 드라이버나 유틸리티를 클릭하기만 하면 팝업 화면이 설치 완료를 표시합니다. 드라이버/유틸리티 DVD에는 다음이 포함됩니다.

- 드라이버 메뉴: 사용 가능한 드라이버를 제공합니다. 원하는 대로 드라이버를 설치한 다음 장치를 활성화합니다.
- 유틸리티 메뉴: 사용 가능한 소프트웨어 응용 프로그램을 설치할 수 있습니다.
- 서비스 베이스 메뉴: 이 메뉴를 통해 MSI 공식 웹사이트를 링크할 수 있습니다.
- 제품 정보 메뉴: 이 메뉴는 MSI 제품의 새로운 정보를 표시합니다.
- 보안 메뉴: 이 항목은 유용한 바이러스 백신 프로그램을 제공합니다.

### ***중요 사항***

*최신 드라이버 및 BIOS로 시스템 성능을 향상시키고 싶다면 MSI 공식 웹사이트를 방문하세요.*



日本語

# 990FXA-GD80 シリーズ

Asia version

# マザーボードの仕様

## 対応プロセッサ

- AM3+ AMD® Phenom™ II X6/ X4/ X3/ X2, Athlon™ II X4/ X3/ X2 and Sempron™プロセッサ
  (最新のCPU対応表は下記Webサイトをご参照ください。http://www.msi.com/service/cpu-support/)

## HyperTransport

- HyperTransport™ 3.0、最大5.2 GT/sまでをサポート

## チップセット

- ノースブリッジ: AMD® 990FXチップセット
- サウスブリッジ: AMD® SB950チップセット

## 対応メモリ

- DDR3 2133 *(OC)/ 1800 *(OC)/ 1600 *(OC)/ 1333/ 1066 SDRAM (最大32GB搭載可能)
- DDR3-DIMMスロット4本搭載、デュアルチャンネルメモリアクセス対応
  *(OC=オーバークロック、最新のメモリモジュール対応状況については下記Webサイトをご参照ください。http://www.msi.com/service/test-report/)

## LAN

- Realtek® RTL8111E PCIE Gb LAN (10/100/1000)をサポート

## IEEE 1394

- VIA® VT6315N
- IEEE 1394ポート2基搭載

## オーディオ

- Realtek® ALC892によるHDオーディオコーデック
- 8チャンネルオーディオ (接続検知機能付き)

## SATA

- AMD® SB950によるSATA 6Gb/sポート(SATA1~6) 6基搭載
- JMicron® JMB362によるeSATA/ USBコンボポート2基搭載
- ホットプラグ & 非同期通知をサポート

## USB 3.0

- NEC D720200によるUSB 3.0ポート (I/Oパネル)2基、USB 3.0コネクター1基搭載

## RAID

- SATA1~6はAMD® SB950によるRAID 0/ 1/ 5/ 10モードをサポート

## コネクター

■ I/Oパネル
- PS/2キーボードポート ×1
- PS/2マウスポート ×1
- クリアCMOSボタン ×1
- 同軸S/PDIF出力ポート ×1
- 光学S/PDIF出力ポート ×1
- USB 2.0ポート ×4
- USB 3.0ポート ×2
- eSATA/ USB 2.0コンボポート ×2
- LANポート ×1
- IEEE 1394ポート ×1
- オーディオポート ×6

■ オンボード
- USB 2.0コネクター ×2
- IEEE 1394コネクター ×1
- シリアルポートコネクター ×1
- ケース開放センサーコネクター ×1
- S/PDIF出力コネクター ×1
- フロントパネルオーディオコネクター ×1
- TPMモジュールコネクター ×1
- 電源ボタン ×1
- リセットボタン ×1
- OC Genieボタン ×1
- デバッグLEDパネル ×1

## スロット

■ PCIE x16スロット ×4
- PCI_E2は最大PCIE x16までの速度をサポート
- PCI_E4は最大PCIE x8までの速度をサポート
- PCI_E5は最大PCIE x16までの速度をサポート (PCI_E4が使用されない場合)
- PCI_E6は最大PCIE x4までの速度をサポート
- ATI® CrossFireX™テクノロジをサポート
- 拡張カードを2枚装着すると、PCI_E2とPCI_E5スロットに挿入してください。
- PCI_E2、PCI_E4およびPCI_E5スロットに拡張カードを3枚装着すると、各PCIE x16レーン数が自動的に x16/ x0/ x16から x16/ x8/ x8に設定されます。

■ PCIE x1スロット ×2

■ PCIスロット ×1、3.3V/ 5V PCIバスインタフェースをサポート

## 寸法

■ ATX (24.4cm X 30.5 cm)

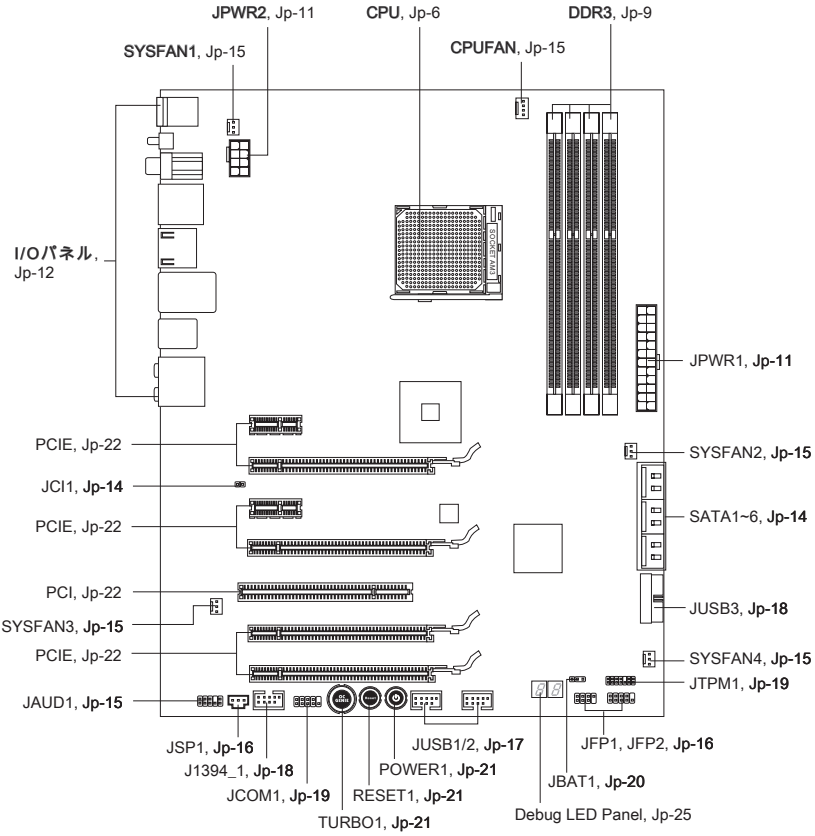
## 取付穴

■ 9 穴

製品について更に詳しい情報を求めの場合は、弊社のWebサイトをご参照願います。

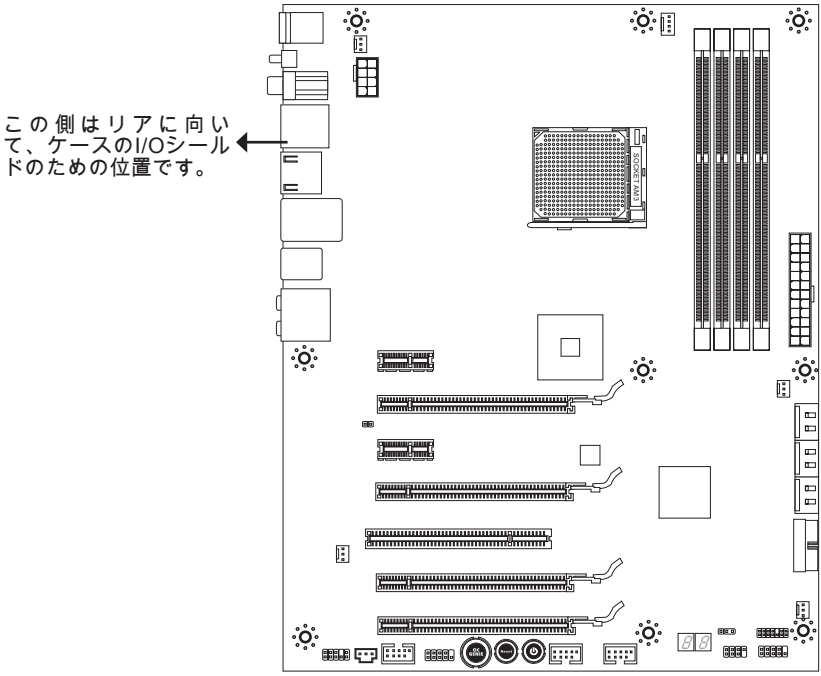
http://www.msi.com/index.php

# クイックコンポーネントガイド



## ねじ穴

本製品を装着する場合、ケースの正しい位置にマザーボードを置きます。ねじ穴の口ケーションは以下のように表示されます。




上記の図を参照して、スタンドオフをケースの適切な位置にインストールしてください。それから、ねじ穴を通して固定します。

### 注意

- *マザーボードの損害を防止するために、マザーボードの回路とケースの間の接触あるいはケースに取り付けた不必要なスタンドオフが禁止されます。*
- *ショートを引き起こす恐れがあるために、マザーボード/ケースの内に金属のコンポーネントを取り付けないことを確認してください。*

## CPUに関する注意事項

CPUを装着する際はCPUクーラーを必ず装着してください。CPUクーラーを装着しない、あるいは取り付けが不十分だと、システムを安定して動作させることができないばかりか、最悪の場合CPUに修復不可能なダメージを与える場合があります。CPUクーラーが装着されていない状態でシステムの電源をONにしないでください。最新のCPU対応表は下記Webサイトをご参照ください。http://www.msi.com/service/cpu-support/

***注意***

***過熱***

*過熱が起こるとCPUやシステムに破損を与える恐れがあります。システム組み立て後初回起動時に必ずCPUファンが正常に動作していることを確認してください。CPUクーラーをマザーボードへ装着する際、必要に応じてCPUとの接触面に適切な量のシリコングリスを塗布してください。*

***CPUの交換***

*CPUを交換する場合は必ずコンセントからATX電源コードを抜いた後に行ってください。通電中のCPUの交換はCPUの破損を招くだけでなく、感電する危険性があります。*

### AM3+ CPUについて

CPUのヒートスプレッダ側。効果的な放熱を行うために、シリコングリスを塗布してください。



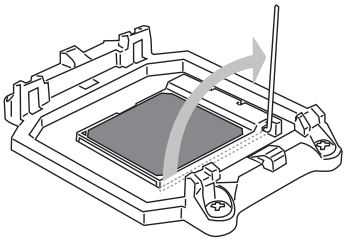
金色の三角印

## CPUおよびクーラーの装着

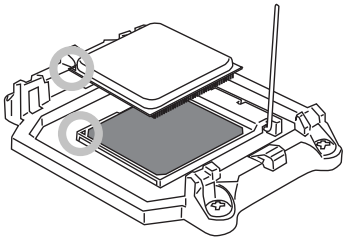
CPUを取り付ける際、**過熱を防ぐためにCPUクーラーをCPUに密着するように確実に取り付けてください**。また、CPUクーラーを装着する場合には必要に応じて適切な量のシリコングリスを塗布してください。

下記の手順に従って正しくCPUとCPUクーラーを装着してください。装着方法を誤ると最悪の場合はCPUやマザーボードなどの破損を招きます。

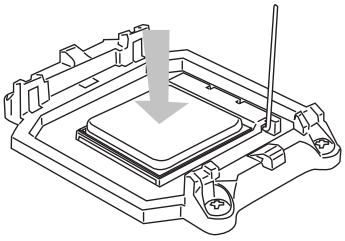
1. レバーをソケットから横方向に引っ張ってください。そのままレバーを持ち上げるようにしてソケットとの角度が90になるまで開きます。



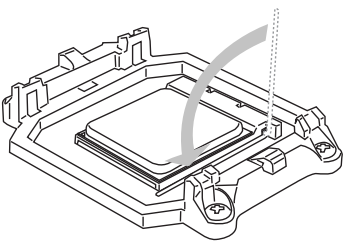
2. CPU上の金色の三角印(取り付け目印)と、ソケット上の三角印を合わせてCPUをセットします。



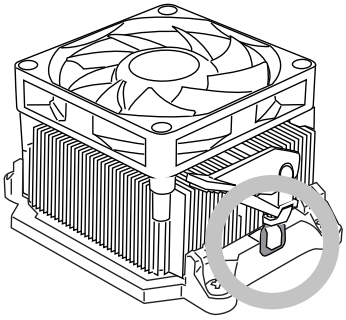
3. CPUが正しく装着された状態では、ピンがソケットにぴったりと差し込まれています。横から見てピンが浮いているような状態であれば、向きを確認して取り付けをやり直してください。間違ったCPUの装着はCPUやマザーボードに重大な損傷を与えてしまいますので、くれぐれもご注意ください。



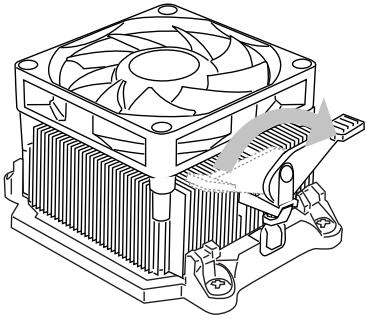
4. CPUを指でソケットにぐっと押し付けながら、固定レバーを倒してCPUを固定します。レバーで固定する際はCPUが押し戻される傾向があるので、レバーが固定されるまでCPUを抑える指を離さないでください。



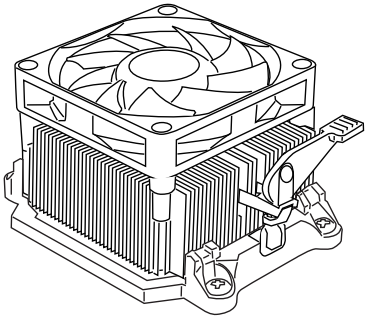
5. CPUクーラーをCPUの上に設置してください。リテンションキットに固定金具を噛ませます。



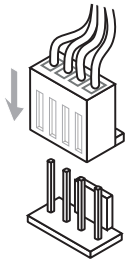
6. 片側の金具を押し下げて、ソケットのフックに取り付けます。レバーを逆サイドに倒します。



7. 片手でクーリングファンを押さえながら、レバーを倒します。



8. 最後にCPUファンの電源ケーブルをコネクターに接続します。

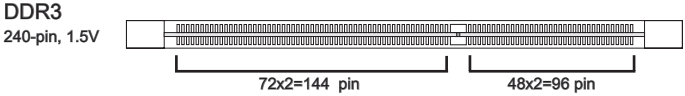


**注意**

*CPUファンを固定するバネ状金具は、弾力性の強い素材が使用されています。ロックを解除する際に弾けるように戻り、指などを挟む危険性があります。マイナスドライバーなどでバネの先端を押さえながら作業を行うと良いでしょう。*

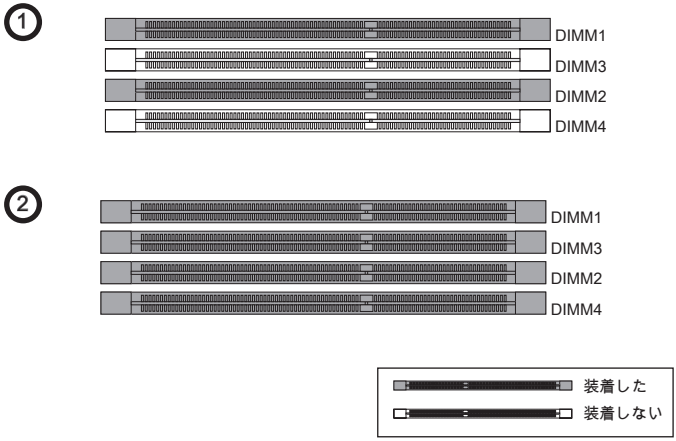
# メモリ

これらのDIMMスロットはメモリモジュールのインストール用です。最新のメモリモジュール対応表は下記のホームページを参照ください。*http://www.msi.com/service/test-report/*




**デュアルチャンネルモードソケットルール**

デュアルチャンネルメモリアクセス方式は、二つのメモリデータバスを同時に使用してデータの読み書きを行うことによりアクセススピードを向上させます。デュアルチャンネルを有効にするには、以下の組み合わせでメモリモジュールを装着します。

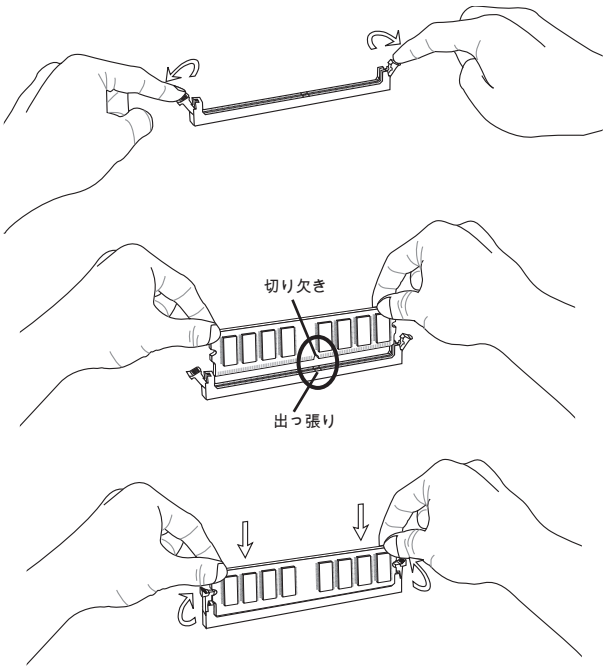



***注意***

- *DDR3メモリモジュールとDDR2メモリモジュールは相互に物理的・電気的規格の互換性がありません。本製品はDDR3メモリスロットを搭載しており、DDR3メモリモジュールを必ずご利用願います。本製品ではDDR2メモリモジュールはご利用頂けません。*
- *デュアルチャンネルアクセスを有効にする為には同一メーカーの**同一メモリモジュール**を装着してください。*
- *メモリスロットは**DIMM1**を優先的に使用してください。*
- *チップセットの仕様により、各DIMMスロットに8GBメモリモジュールを装着した場合正常に認識されません。(32GB未満での認識となります)*

## メモリモジュールの装着

1. メモリモジュール中央付近には左右非対称の場所に切り欠きが 1 ヶ所設けられており、このため間違った向きでは差し込めないように作られています。
2. DIMMメモリモジュールをDIMMスロットへ垂直に差し込むとDIMMスロットの両側にあるモジュール固定ラッチが自動的に閉じ、モジュールを固定します。
3. 電源投入前にモジュールが両側のモジュール固定ラッチによって正しく固定されているかどうかを必ず確認してください。




**注意**

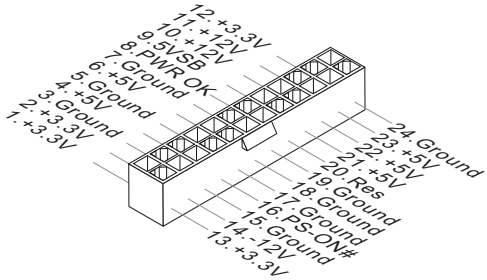
*メモリモジュールがしっかりと装着されると、モジュールの端子部分が見えなくなります。*

# 電源

## ATX 24ピン電源コネクター: JPWR1

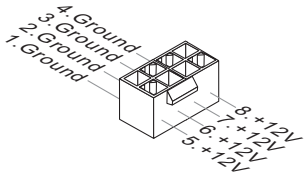
このコネクターはATX 24ピン電源を接続します。接続の際にはコネクターの向きに注意して奥までしっかり差し込んでください。通常はコネクターのフックの向きを合わせれば正しく接続されます。

20ピンのATX電源も使用可能です。その場合には、11、12、23 & 24ピンは使用しません。




## ATX 8ピン電源コネクター: JPWR2

この電源コネクターは12Vの電源を供給します。

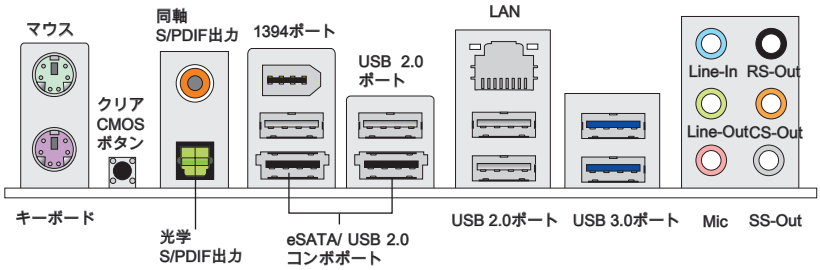



***注意***

*本製品を動作させるには上記のコネクターを正しく接続している必要があります。*

日本語

# I/Oパネル




▸ **マウス/キーボード**

マザーボードはPS/2®、マウス/キーボードを接続するための標準PS/2®、マウス/キーオードミニDINコネクターが各一個ずつ設けられています。

▸ **クリアCMOSボタン**

製品にはBIOSの設定情報を保持するなどの目的でCMOSメモリを搭載しており、搭載するボタン電池から電力を供給することで情報を保持しています。このCMOSメモリに蓄えられたデバイス情報によって、OSを迅速に起動させることが可能になります。システム設定をクリアしたい場合はこのボタンを押してください。

**注意**

- *CMOSクリアを行う際は、まずコンセントから電源コードを抜いてください。*
- *このボタンを押して電源終了状態(G3)にCMOSデータをクリアすると、システムは自動的に起動します。*

▸ **同軸S/PDIF出力**

SPDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format)コネクターは同軸ケーブル経由で、外付けのスピーカーに音声ソースを出力するためのインターフェイスです。

▸ **光学S/PDIF出力**

SPDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format)コネクターは光学ファイバーケーブル経由で、外付けのスピーカーに音声ソースを出力するためのインターフェイスです。5.1チャンネル/7.1チャンネルサウンド音声出力に対応しています。

▸ **1394ポート**

バックパネルのIEEE1394ポートはIEEE1394デバイスを接続します。

▸ **USB 2.0ポート**

キーボードやマウスなどのUSB機器を本製品へ接続する場合に使用します。データ転送速度は最大480Mbit/sまでをサポートします (高速度)。

▸**USB 3.0ポート**

USB 3.0ポートはUSB 2.0デバイスと併用できます。データ転送速度は最大5 Gbit/sまでをサポートします (超速度)。

***注意***

*USB 3.0デバイスを使用前に、必ずUSB 3.0ケーブルでデバイスをUSB 3.0ポートに接続します。*

▸**eSATA/ USB 2.0コンボポート**

eSATA/USB 2.0コンボポートは外部eSATAハードドライブまたはUSB 2.0デバイスを接続します。

▸**LAN**

コンピューターをネットワーク環境へ接続する際に使用します。




| LED | 色 | LED状態 | コンディション |
|---|---|---|---|
| 左 | 黄色 | Off | ネットワークに接続していません。 |
| | | On(点灯) | ネットワークに接続しています。 |
| | | On(点滅) | 通信中です。 |
| 右 | 緑色 | Off | 10 Mbit/秒で通信しています。 |
| | | On | 100 Mbit/秒で通信しています。 |
| | オレンジ | On | 1000 Mbit/秒で通信しています。 |

▸**オーディオポート**

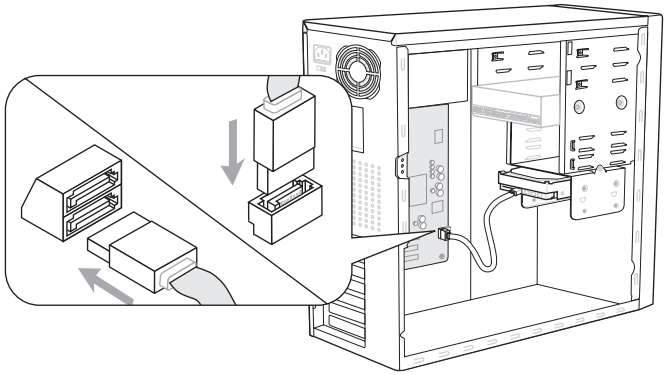
各チャンネルごにコネクター部の色を分類しており、ジャックの色と合わせることによって簡単に接続が可能です。

- Line-In (青色) - ライン入力、外付けCDプレイヤー、オーディオプレイヤーなどの機器を接続します。
- Line-Out (緑色) - ライン出力、スピーカあるいはヘッドホンを接続します。
- Mic (ピンク) - マイクを接続します。
- RS-Out (黒色) - 4/ 5.1/ 7.1チャンネルモード時にリアスピーカー端子を接続します。
- CS-Out (オレンジ) - 5.1/ 7.1チャンネルモード時にセンター/サブウーファー端子を接続します。
- SS-Out (灰色) - 7.1チャンネルモード時にサイドスピーカー端子を接続します。

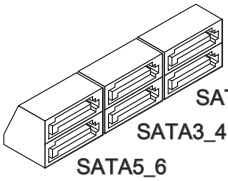
# コネクター

## シリアルATAコネクター: SATA1~6

このコネクターは高速シリアルATAインターフェイスポートです。一つのコネクターにつき、一つのハードディスクを接続することができます。



*MBレイアウト参照図



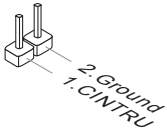

**SATA1~6 (6Gb/s)はSB950へ接続しています。**

**注意**

*シリアルATAケーブルは90度以上の角度に折り曲げないようご注意ください。データ損失を起こす可能性があります。*

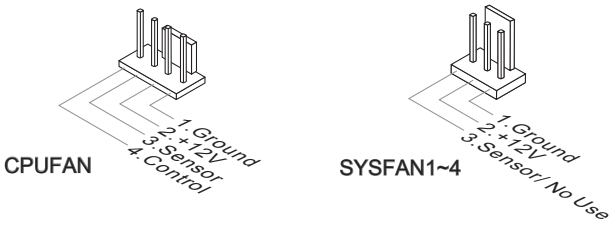
## ケース開放センサーコネクター: JCI1

このコネクターには2ピンのケーススイッチを接続します。ケースを開けると開放センサーがショートします。システムにはこの開放信号が記録され、警告メッセージが画面に表示されます。警告メッセージを消すには、BIOS画面を開いてメッセージを消去します。



## ファン電源コネクター: CPUFAN, SYSFAN1~4

ファン電源コネクターは+12Vの冷却ファンをサポートします。接続する時に注意しなければならないのは、赤い線はプラスなので+12Vに、黒い線はアースなのでGNDに接続することです。また、本製品のシステムハードウェアモニタ機能を使用する場合はファンの回転数センサー機能がついたファンを使用する必要があります。

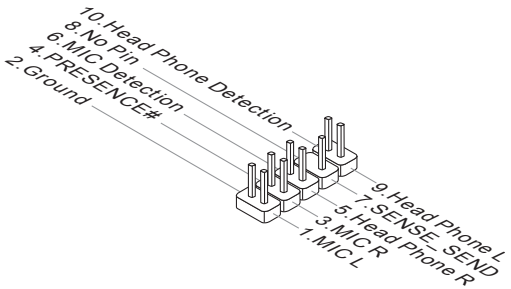



***注意***

- *CPUメーカーが推奨するファンを参照してください。*
- *CPUFANはファンコントローラーをサポートします。ユーザーはControl Centerユーティリティをインストールして、実際のCPUの温度によって自動的にCPUファンの回転数をコントロールします。*
- *3/4ピンの電源コネクター付きのファンクーラーはCPUFANに使用できます。*

## フロントパネルオーディオコネクター: JAUD1

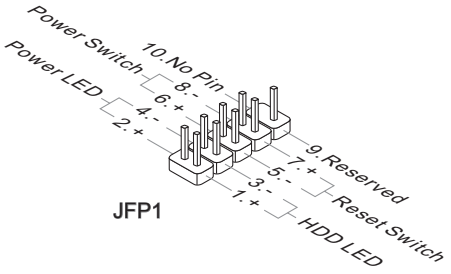
フロントパネルオーディオピンヘッダを使用するとケースのフロントパネルからのオーディオ出力が可能になります。ピン配列はインテル®のフロントパネル接続デザインガイドに準拠しています。

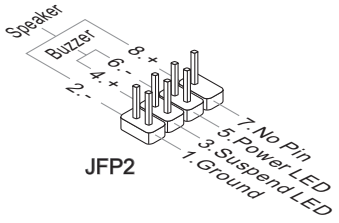



日本語

## フロントパネルコネクター: JFP1, JFP2

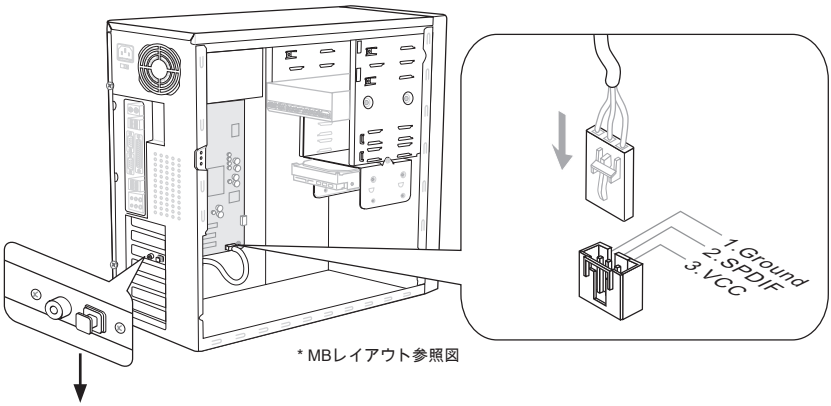
本製品にはケースのフロントパネルスイッチや電源 / HDDアクセスLED用にフロントパネルコネクターが用意されています。JFP1はインテル®のフロントパネル接続デザインガイドに準拠しています。




## S/PDIF出力コネクター: JSP1

デジタルフォーマットで音声ソースを出力するためのインターフェイスです。5.1チャンネル/7.1チャンネルサウンド音声出力に対応しています。

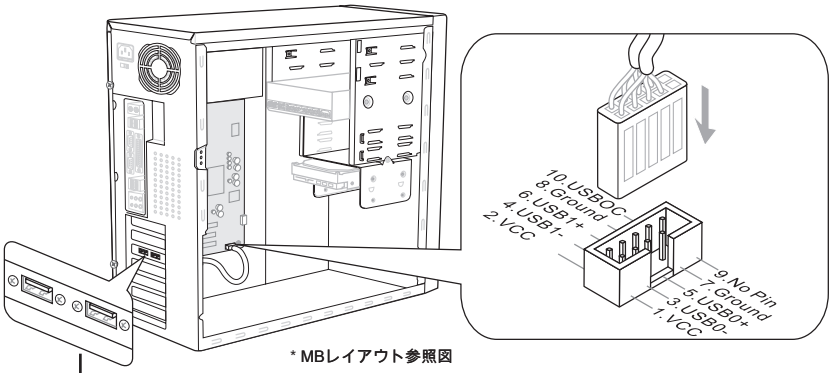


## フロントUSB 2.0コネクター: JUSB1, JUSB2

本製品にはインテル® I/O Connectivity Design Guideに準拠したUSBピンヘッダが搭載されています。USBは汎用性が非常に高く、外付けUSB HDDやデジタルカメラ、MP3プレイヤー、プリンタなど様々な機器の接続に対応しています。

*JUSB1(赤いマーク)*はMSI独自のSuper-Chargerテクノロジをサポートします。このテクノロジで、ユーザーがいつでもスマートフォンの急速充電機能を実現することができます。

システムがS0 / S1状態には、*JUSB1*をコントロールするために、必ずMSIのアプリケーション、SuperChargerをインストールしてください。アプリケーションを"On"に設定すると、*JUSB1*を通じてスマートフォンの急速充電を実現することができますが、データの転送や同調が無効になります。アプリケーションを"Off"に設定すると、*JUSB1*抜くか再び挿入するかにしても、*JUSB1*がやはり急速充電機能を提供します。




* MBレイアウト参照図

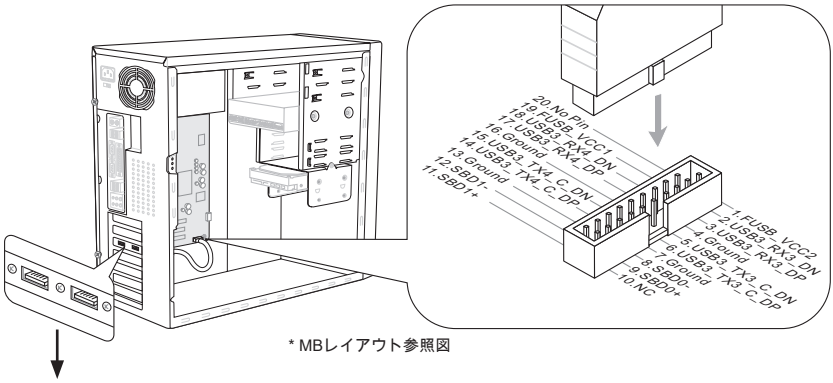
USB 2.0ブラケット (オプション)

### 注意

- *VCCピンとGNDピンは必ず接続してください。接続しない場合、機器に重大な損傷を及ぼす恐れがあります。*
- *iPadの場合には、JUSB1 (赤いマーク)はS3、S4、S5状態にはやはりiPadに充電できます。*
- *安定充電のため 1 つだけのデバイスを接続することをお勧めします。*
- *Super-Chargerテクノロジをサポートするモデルについては、MSI WEBサイトを参照して下さい。*
- *S1状態に充電している時、デバイスを切断しないで下さい。*

## フロントUSBコネクター: JUSB3

USB 3.0ポートはUSB 2.0デバイスと併用できます。データ転送速度は最大5 Gbit/sまでをサポートします (超高速)。




* MBレイアウト参照図

USB 3.0ブラケット (オプション)

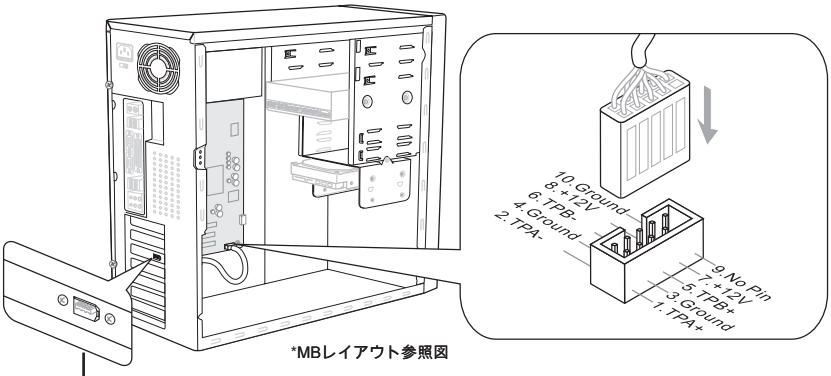
### *注意*

- *VCCピンとGNDピンは必ず接続してください。接続しない場合、機器に重大な損傷を及ぼす恐れがあります。*
- *USB 3.0デバイスを使用前に、必ずUSB 3.0ケーブルでデバイスをUSB 3.0ポートに接続します。*

---

## IEEE1394コネクター: J1394_1

このコネクターはオプションのIEEE1394ブラケット経由でIEEE1394デバイスを接続します。

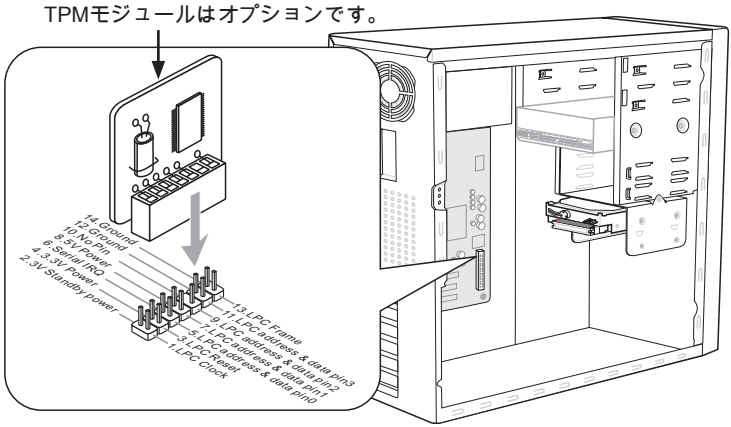



***MBレイアウト参照図**

1394ブラケット (オプション)

## TPMモジュールコネクター: JTPM1

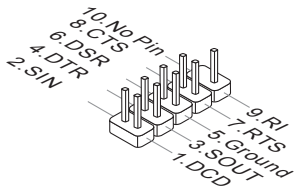
このコネクターはTPM (Trusted Platform Module)モジュール(オプション)を接続します。詳細についてはTPMセキュリティプラットホームマニュアルを参照して下さい。




* MBレイアウト参照図

## シリアルポートコネクター: JCOM1

16550Aチップを採用した16バイトFIFOにてデータ転送を行います。このコネクターにシリアルマウスまたは他のシリアルデバイスを接続できます。



# ジャンパ

## クリアCMOSジャンパ: JBAT1

本製品にはBIOSの設定情報を保持するなどの目的でCMOSメモリを搭載しており、搭載するボタン電池から電力を供給することで情報を保持しています。このCMOSメモリに蓄えられたデバイス情報によって、OSを迅速に起動させることが可能になります。システム設定をクリアしたい場合はこのジャンパを押してください。




JBAT1　　データを保存　　データをクリア

**注意**

*CMOSをクリアするには、システムがオフの間にピン2-3をショート(短絡)します。次いでピン1-2をショートに戻します。システム起動時のCMOSのクリアは絶対止めてください。マザーボードの破損や火災などに及ぶ危険があります。*

# ボタン

本製品は以下のボタンを搭載しています。本章はボタンでマザーボードの機能を変更することを解説します。

## OC Genieボタン: TURBO1

OC　Genieは自動でシステムを最適なオーバークロック状態へ設定可能な技術です。システムの電源オフ状態の際にこのボタンを押してからシステムを起動させると、OC　Genie機能が有効になるとともに、ボタンに明りが点きロックされます。起動後システムは自動的にオーバークロックの最適値を検知します。この機能を無効にしたい場合は、システムを終了した後再度ボタンを押してください。同時に、ボタンのライトが消え、ロックが解除され、システム設定がデフォルト値に戻ります。




***注意***

- *OC　Genie機能をご利用になる際には、DDR3-1333以上のメモリやオーバークロック動作に効果的の高い高性能ヒートシンク/クーラーを装着してください。*
- *OC　Genie機能によるオーバークロックはハードウェアを破損する危険性があります。オーバークロックによる故障は製品保証の対象外となりますのでご注意ください。*
- *BIOS設定の際にはOC　Genie機能を無効にて下さい。設定値の再利用をするために、OC Genieの各設定値をBIOSのオーバークロックプロファイルへ保存することをお勧めします。*

## 電源ボタン: POWER1

このボタンはシステムを起動/終了します。



## リセットボタン: RESET1

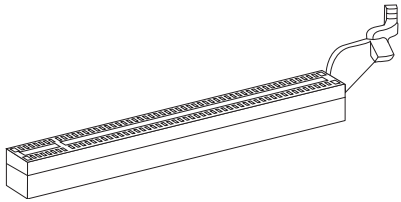
このボタンはシステムをリセットします。



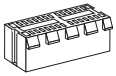
# スロット

## PCIEスロット

PCIEスロットはPCIEインターフェース拡張カードをサポートします。



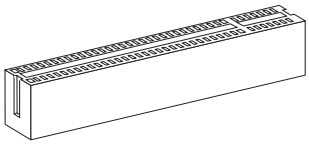
PCIE x16スロット



PCIE x1スロット

## PCIスロット

PCIスロットは最も汎用性の高い拡張スロットで、対応する様々な拡張カードが発売されています。拡張カードのセッティング方法については、拡張カードに同梱される説明書を参照してください。



32-bit PCIスロット

**注意**

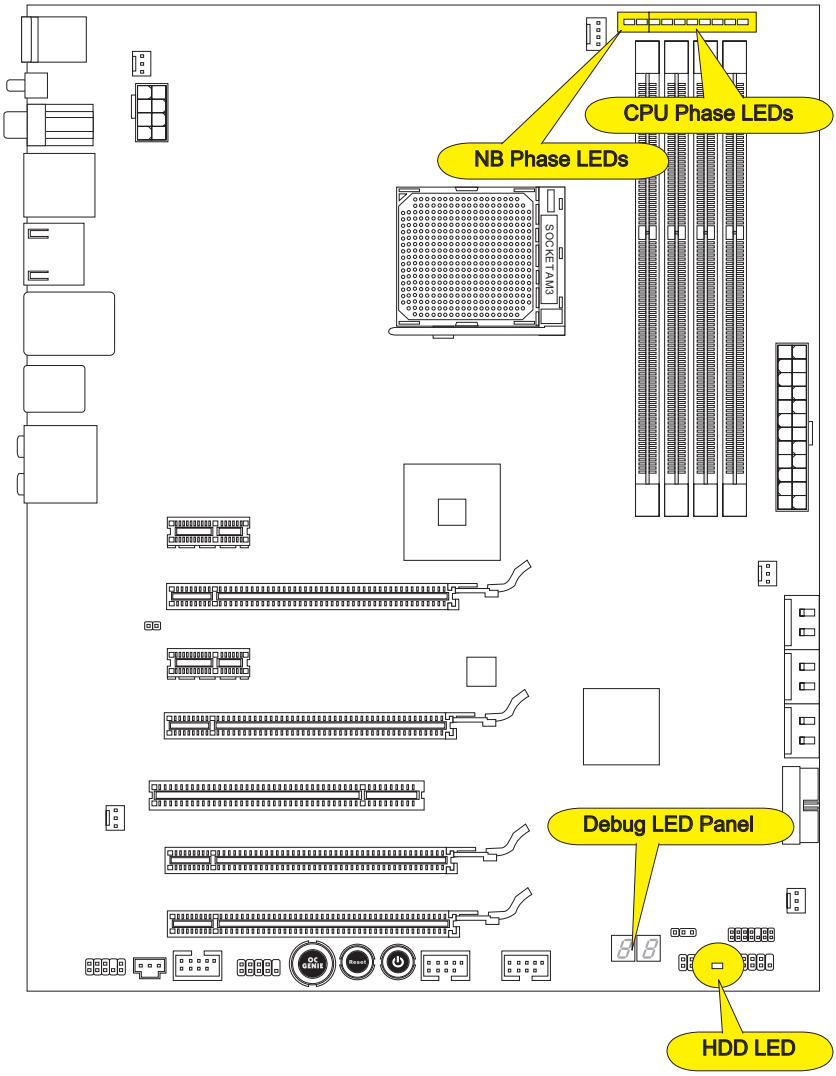
*拡張カードの取り付け・取り外しの際はシステムの電源を落とし、必ず電源プラグを抜いてください。拡張カードのマニュアルを参照し、ジャンパ、スイッチ、BIOSなど必要なハードウェア設定、ソフトウェア設定を全て実行してください。*

## PCI割り込み要求ルーティング

ハードウェアがCPUに対して割り込み要求信号を発し、PCはこれを受けてデバイスの動作(イベントの発生)を処理します。標準的なPCIバスのIRQ設定は以下の通りです:

| | 順序1 | 順序2 | 順序3 | 順序4 |
|---|---|---|---|---|
| PCIスロット1 | INT E# | INT F# | INT G# | INT H# |

# 状態表示LED


CPU Phase LEDs
NB Phase LEDs
SOCKETAM3
Debug LED Panel
HDD LED

## NB電源回路フェーズLED (NB Phase LED)

これらのLEDは現在のノースブリッジ電源回路の動作フェーズ数を表示します。

■ ライト　□ オフ

■□ ノースブリッジが1フェーズで動作しています。

■■ ノースブリッジが2フェーズで動作しています。

## CPU電源回路フェーズLEDパネル (CPU Phase LED panel)

これらのLEDは現在のCPU電源回路の動作フェーズ数を表示します。

■ ライト　□ オフ

■□□□□□□□ CPUが1フェーズで動作しています。

■■□□□□□□ CPUが2フェーズで動作しています。

■■■□□□□□ CPUが3フェーズで動作しています。

■■■■□□□□ CPUが4フェーズで動作しています。

■■■■■□□□ CPUが5フェーズで動作しています。

■■■■■■□□ CPUが6フェーズで動作しています。

■■■■■■■□ CPUが7フェーズで動作しています。

■■■■■■■■ CPUが8フェーズで動作しています。

## HDD LED

ハードディスクドライブが動作していると、LEDが点灯しています。

## デバッグLEDパネル

デバッグLEDメッセージの詳細については下表を参照してください。

| 位置 | ステータス |
|---|---|
| D1 | キーボードコンローラーBATテストを実行します。電源管理サスペンド状態から復帰するとチェックしてください。パワーオンCPUID数値をスクラッチCMOSに保存します。 |
| 03 | NMI、パリティ、EGAのためのビデオおよびDMAコントローラーを無効にします。BIOS、POSTと実行時間データ領域を初期化します。また、POSTエントリーやGPNV領域にはBIOSモジュールも初期化します。核心変数“wCMOSFlags”に言及したCMOSを初期化します。 |
| 0C | KBCポートにはのキーボードの存在を検知します。 |
| 13 | チップセットレジスターの初期のPOST初期化。 |
| 2A | DIMを通じて異なるデバイスを初期化します。 |
| 2C | 異なるデバイスを初期化します。オプションのROM付きのシステムにインストールされたビデオアダプタを検知して初期化します。 |
| 37 | 標識メッセージ、CPU情報、セットアップキーメッセージとOEM仕様品の情報を表示します。 |
| 38 | DIMを通じて異なるデバイスを初期化します。 |
| 3C | チップセットレジスターの中期POST初期化。 |
| 60 | NUM-LOCKステータスを初期化し、KBDキー入力速度の設定のプログラムを作ります。 |
| 75 | INT-13およびIPL検知のための準備を初期化します。 |
| 78 | BIOSやオプションのROMによるコントロールされたIPLデバイスを初期化します。 |
| 8C | チップセットレジスターの晩期POST初期化。 |
| 00 | OSローダーへのコントロールを通過します。(一般的にINT 19H) |

# BIOSの設定

本章ではBIOS設定について説明します。ユーザーの用途に合ったシステム設定を行うことで、より快適にシステムを使用できるようになります。また、以下に該当する場合は、BIOSセットアッププログラムを起動して設定値を適切な値に変更してください。

- システムの起動中に画面にエラーメッセージが表示され、SETUPを実行するように指示された場合。
- 機能をカスタマイズするために、デフォルト設定を変更する場合。

## 注意

- *BIOSはパフォーマンスの向上や問題回避のために、継続的に変更/修正が加えられています。そのため、お手元の製品と本書の内容に食い違いが生じてしまう場合があります。予めご了承ください。*
- *システムを起動すると、BIOSバージョンが画面の上側に表示されます。表示されるメッセジーはE7640AMS.xxx 041211のような書式となります。それぞれの意味は:*

*1桁目： BIOSのタイプ、EならEFI*

*2 - 5桁目:製品のモデル番号*

*6桁目:IならIntelチップセット、NならNVIDIAチップセット、AならAMDチップセット、VならVIAチップセット*

*7 - 8桁目：MS = 標準出荷バージョン*

*xxx：BIOSバージョン*

*041211：2011年04月12日リリース*

## BIOSセットアップ画面の起動

電源を投入するとハードウェアの初期化が始まり、POST(Power On Self Test)画面が現れます。以下のメッセージが表示されている間に、<DEL>キーを押してBIOSセットアップ画面を呼び出します。

Press DEL to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu

**(<DEL>キーを押してセットアップ画面を呼び出して、F11キーを押してブート画面を呼び出す。)**

<DEL>を押す前にこのメッセジーが消えてしまった場合、電源をいったん切ってから再び投入するか、<RESET>を押すかして、システムを再起動してください。<Ctrl>、<Alt>と<Delete>を同時に押しても再起動できます。

## コントロール

| キーボード | マウス | 解説 |
|---|---|---|
| <↑><↓> |  | 項目を選択 |
| <←><→> | カーソルを移動 | 設定画面を選択 |
| <Enter> |  左ボタンをクリック/ダブルクリック | アイコン/ 項目を選択 |
| <Esc> |  右ボタンをクリック | サブメニューから終了メニューにジャンパし、または前のメニューに戻る |
| <+> | | 数値を上げるか、または変更を行う |
| <-> | | 数値を下げるか、または変更を行う |
| <F1> | | ヘルプを参照 |
| <F4> | | CPUの仕様 |
| <F5> | | Memory-Zの画面を呼び出す |
| <F6> | | Optimized defaultsをロード |
| <F10> | | 設定変更を保存して元に戻す |
| <Esc> | | BIOS画面を終了 |

**サブメニュー**

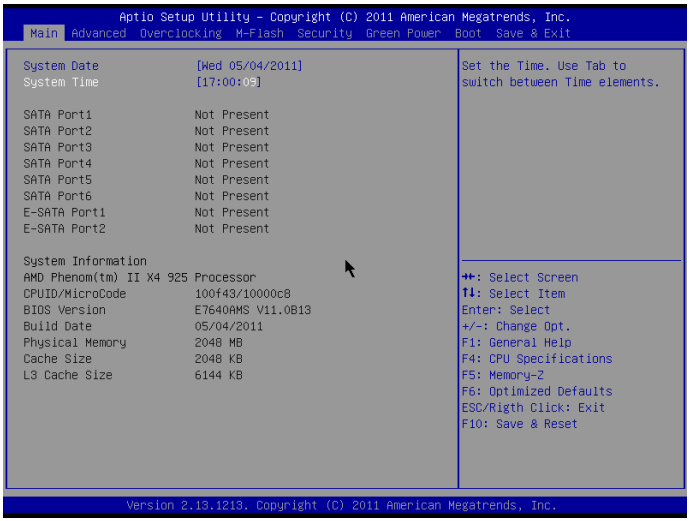
左手に三角が表示されている項目は、サブメニューがあることを示します。サブメニューに入るには項目をハイライトして<Enter>キーを押します。これでサブメニューが表示され、コントロールキーで項目の選択や変更を行います。上位のメニューに戻るには<Esc>キーを押します。

## ヘルプキー <F1>

<F1>を押すと使用すべきキーやハイライトされた項目の選択肢の解説がポップアップウィンドウであきます。ヘルプウィンドウを閉じるには、<F1>か<Esc>キーを押してください。

## メインメニュー

BIOS　CMOSセットアップユーティリティを開きますと、メインメニューが表示されます。メインメニューのセットアップ機能や終了の設定項目に複数の選択肢があります。矢印で選択し、<Enter>キーを押してサブメニューを表示します。




▸Main Menu
日付/時刻などのシステムの基本的な設定を行います。

▸Advanced
拡張BIOS機能、統合した周辺機器、電源管理およびPCの状態の設定を行います。

▸Overclocking
周波数/電圧のコントロールやオーバークロックの各種設定を行います。

▸M-Flash
USBメモリドライブを使ったBIOS更新を行う際に使用します。(FAT/FAT32フォーマットのみ)。

▸Security
管理者やユーザーパスワード設定などを行います。

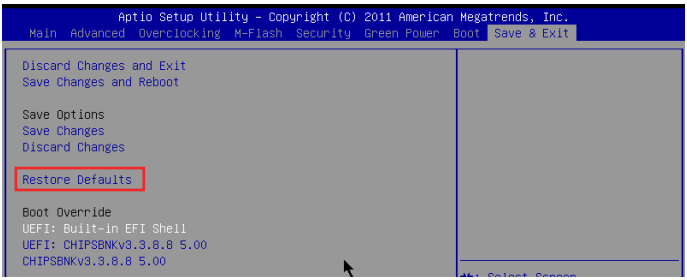
▸Green Power
動作フェーズ数の確認・設定を行います。

▸Boot
システム起動デバイスの優先順位を設定します。

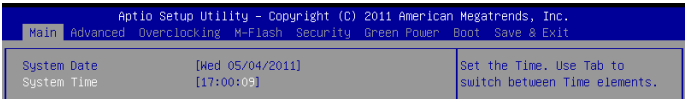
▸Save & Exit
BIOSデフォルト値または工場出荷時の設定をロードし、変更した設定値を保存して終了します。

BIOSセットアップユーティリティについて、以下の手順で初期設定を行ってください。

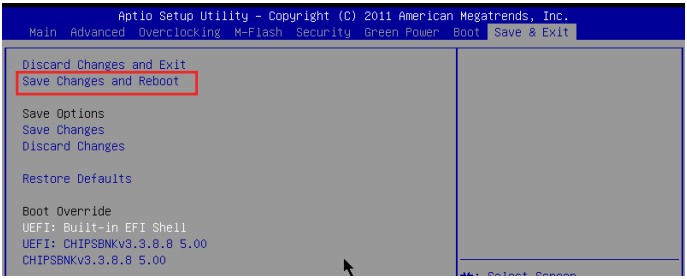
1. Load Optimized Defaults : 矢印キー (←, →, ↑, ↓)で[Save & Exit] -> [Restore Defaults]を選択して<Enter>キーを押すと、ポップメッセージが表示されます。それから[Yes]を選択して<Enter>キー押すと、工場出荷設定のデフォルト値がロードされます。




2. Setup Date/ Time : 矢印キー (←, →, ↑, ↓)で[Main Menu] -> [System Date]/ [System Time]を選択して<Enter>キーを押すと、それから日付/時間を調整します。

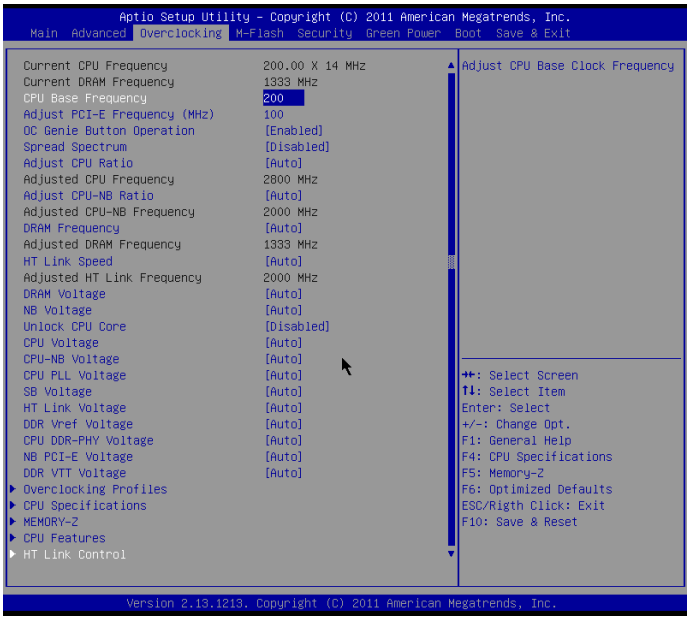



3. Save & Exit Setup : 矢印キー (←, →, ↑, ↓)で[Save & Exit] -> [Save Changes & Reset]を選択して<Enter>キーを押すと、ポップメッセージが表示されます。それから[Yes]を選択して<Enter>キー押すと、設定を保存してBIOSセットアップユーティリティを終了します。



## オーバークロック

このメニューで高級なユーザーがオーバークロックを行えます。




▸**Current CPU / DRAM Frequency**

CPUとメモリスピードのクロックを表示します。読取専用です。

▸**CPU Base Frequency**

CPUベース周波数を調整します (MHz)。

▸**Adjust PCI-E Frequency (MHz)**

PCI-E周波数を選択します (MHz)。

▸**OC Genie Button Operation**

OC Genie機能を有効/無効にします。

▸**Spread Spectrum**

コンピューターはクロック信号と呼ばれるパルス信号を元に動作しています。クロックジェネレーターがパルス信号を発生する際に、構造上やむを得ずスパイクノイズと呼ばれる電磁妨害(EMI)が生じます。基本的にはボード上の配線の取り回しによってノイズを相殺するように工夫しています。しかし特定環境下において外部にノイズが漏れてしまう場合があり、そのようなケースではスペクトラム拡散方式で信号の波形を変更することで、ノイズの漏れを回避する場合があります。

**注意**

- *特に電波障害などの問題が無い場合は、システムの安定性と性能を確保するため*

*に[Disabled]に設定して下さい。また、電波障害などが発生した場合は、必ず[Enabled]に設定して障害の軽減に努めて下さい。*

- *Spread Spectrumの値は大きければ大きいほどノイズ除去効果が高まりますが、システムの安定度は低下します。*
- *オーバークロック動作実験をする場合は、必ず[Disabled]に設定して下さい。*

▸Adjust CPU Ratio
この項目はCPUクロック倍率を調整します。プロセッサが本機能をサポートする場合には有効です。

▸Adjusted CPU Frequency
調整したCPU周波数を表示します。読取専用です。

▸Adjust CPU-NB Ratio
CPU-NB倍率を調整します。

▸Adjusted CPU-NB Frequency
調整したCPU-NB周波数を表示します。読取専用です。

▸DRAM Frequency
DRAM周波数を調整します。[Auto]に設定すると、システムは自動的にDRAM周波数を検知します。

▸Adjusted DRAM Frequency
調整したメモリ周波数を表示します。読取専用です。

▸HT Link Speed
この項目はHyper-Transport Linkのスピードを設定します。[Auto]に設定すると、システムが自動的にHT linkのスピードを検知します。

▸Adjusted HT Link Frequency
調整したHTリンク周波数を表示します。読取専用です。

▸DRAM Voltage/ NB Voltage/ CPU Voltage/ CPU-NB Voltage/ CPU PLL Voltage/ SB Voltage/ HT Link Voltage/ DDR Vref Voltage/ CPU DDR-PHY Voltage/ NB PCI-E Voltage/ DDR VTT Voltage
CPU、メモリやチップセットの電圧を調整します。

▸Overclocking profiles
<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。

▸Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。現在の設定を保存し、記憶したプロファイルから設定をロードすることができます。

▸OC Retry Count
オーバークロックが失敗の場合は、この項目を[1, 3]に設定すると、システムを同一のオーバークロック配置で1/ 3回再起動させます。再度失敗すると、システムがデフォルト値に戻ります。

▸CPU Specifications
<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。装着されたCPUの情報を示します。

▸CPU Technology Support
<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。装着されたCPUのサポートするテクノロジを示します。読取専用です。

▸MEMORY-Z
<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。

▸DIMM1~4 Memory SPD
<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。装着されたメモリの情報を示します。

▸CPU Features
<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。

▸C1E
CPUがアイドル状態の時に消費電力を低減できます。ただし、全てのCPUがこの拡張命令(C1E)をサポートしているわけではありません。

▸SVM Mode
AMD SVM (安全仮想機器) モードを有効/無効にします。

▸IOMMU Mode
I/O仮想化のためにIOMMU (I/Oメモリ管理ユニット)を有効/無効にします。

▸HT Link Control
<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。

▸HT Incoming/ Outgoing Link Width
[Auto]に設定すると、システムが自動的にHT linkの幅を検知します。

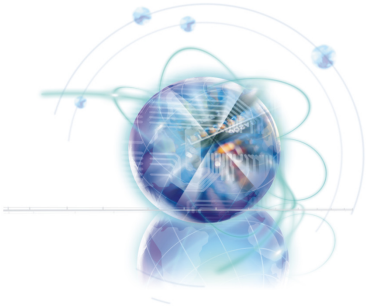
## ソフトウェアの情報

本製品にはドライバー/ユーティリティDVDが同梱されています。OSのインストールが終了したら、全てのドライバーのインストールし、セットアップを完了させてください。ユーティリティソフトはユーザーのニーズに応じてインストールしてください。ドライバー/ユーティリティDVDには以下の内容が含まれています。

- Driver menu : 使用できるドライバーを表示します。要望によってドライバーをインストールし、デバイスを起動します。
- Utility menu : サポートのソフトウェアアプリケーションを表示します。
- Service base menu : このメニューを通じてMSIのウェブサイトをリンクします。
- Product info menu : MSI製品の最新の情報を表示します。
- Security menu : 有用なアンチウィルスプログラムを提供します。

**注意**

*MSIのホームページから最新のドライバーやBIOSを入手することができます。*



繁體中文

# 990FXA-GD80 系列

Asia version

# 主機板規格

## 支援處理器

- 支援 AM3+ 架構的 AMD® Phenom™ II X6/ X4/ X3/ X2, Athlon™ II X4/ X3/ X2 以及 Sempron™ 處理器
  (欲知更多 CPU 相關訊息，請造訪微星科技網站
  http://www.msi.com/service/cpu-support/)

## HyperTransport

- 支援 HyperTransport™ (超執行緒) 3.0 技術，支援達每秒 5.2 GT

## 晶片組

- 北橋: AMD® 990FX 晶片組
- 南橋: AMD® SB950 晶片組

## 支援記憶體

- DDR3 2133 *(OC)/ 1800 *(OC)/ 1600 *(OC)/ 1333/ 1066 SDRAM (支援總合最高 32 GB)
- 4 條 DDR3 DIMM，支援雙通道模式
  *(OC 表超頻，有關更多記憶體的最新訊息，請造訪微星科技網站
  http://www.msi.com/service/test-report)

## LAN

- 由 Realtek® RTL8111E 支援 PCIE Gb LAN (10/100/1000)

## IEEE 1394

- 由 VIA® VT6315N 晶片整合支援
- 2 個 IEEE 1394 連接埠

## 音效

- 高音質音效由 Realtek® ALC892 晶片整合
- 支援智慧型介面的 8 聲道音效

## SATA

- 由 AMD® SB950 支援 6 個 SATA 6Gb/s 連接埠 (SATA1~6)
- 由 JMicron® JMB362 支援 2 個 eSATA/ USB Combo 連接埠
- 支援熱插拔及非同步告知功能

## USB 3.0

- 內建 NEC® D720200 控制晶片支援位於背板的 2 個 USB 3.0 連接埠及 1 個內建的 USB 3.0 接頭

## RAID

- 由 AMD® SB950 控制的 SATA1~6 連接埠支援 RAID 0/ 1/ 5/ 10 模式

## 連接埠

■ 背板
- 1 個 PS/2 鍵盤連接埠
- 1 個 PS/2 滑鼠連接埠
- 1 個清除 CMOS 按鈕
- 1 個同軸 S/PDIF-Out 連接埠
- 1 個光纖 S/PDIF-Out 連接埠
- 4 個 USB 2.0 連接埠
- 2 個 USB 3.0 連接埠
- 2 個 eSATA/ USB 2.0 連接埠
- 1 個區域網路連接埠
- 1 個 IEEE 1394 連接埠
- 6 個音效連接埠

■ 內建接頭
- 2 個 USB2.0 接頭
- 1 個 IEEE 1394 接頭
- 1 個序列接頭
- 1 個機殼開啟警告開關接頭
- 1 個 S/PDIF-Out 接頭
- 1 個音效接頭
- 1 個 TPM 接頭
- 1 顆電源鈕
- 1 顆重開機鈕
- 1 顆易超頻鈕
- 1 組除錯 LED 面板

## 插槽

■ 4 個 PCIE x16 插槽
- PCI_E2 支援達 PCIE x16 速度
- PCI_E4 支援達 PCIE x8 速度
- PCI_E5 支援達 PCIE x16 速度 (在 PCI_E4 未使用的前提下)
- PCI_E6 支援達 PCIE x4 速度
- 支援 ATI® CrossFireX™ 技術
- 若要安裝 2 張擴充卡，請安裝於 PCI_E2 & PCI_E5 插槽
- 若要個別於 PCI_E2, PCI_E4, PCI_E5 插槽各安裝 1 張擴充卡，則這 3 個 PCIE x16 通道速率配置會自動由 x16/ x0/ x16 降為 x16/ x8/ x8

■ 2 個 PCIE x1 插槽

■ 1 個 PCI 插槽，支援 3.3V/ 5V PCI 匯流排介面

## 尺寸

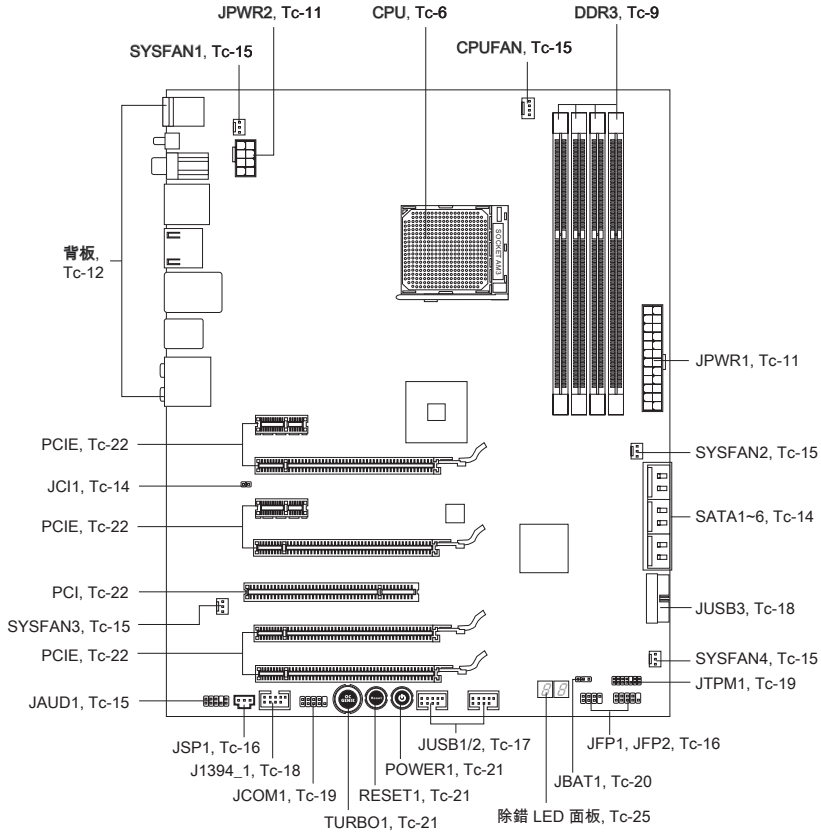
■ ATX (24.4 公分 X 30.5 公分)

## 裝機

■ 9 個裝機孔

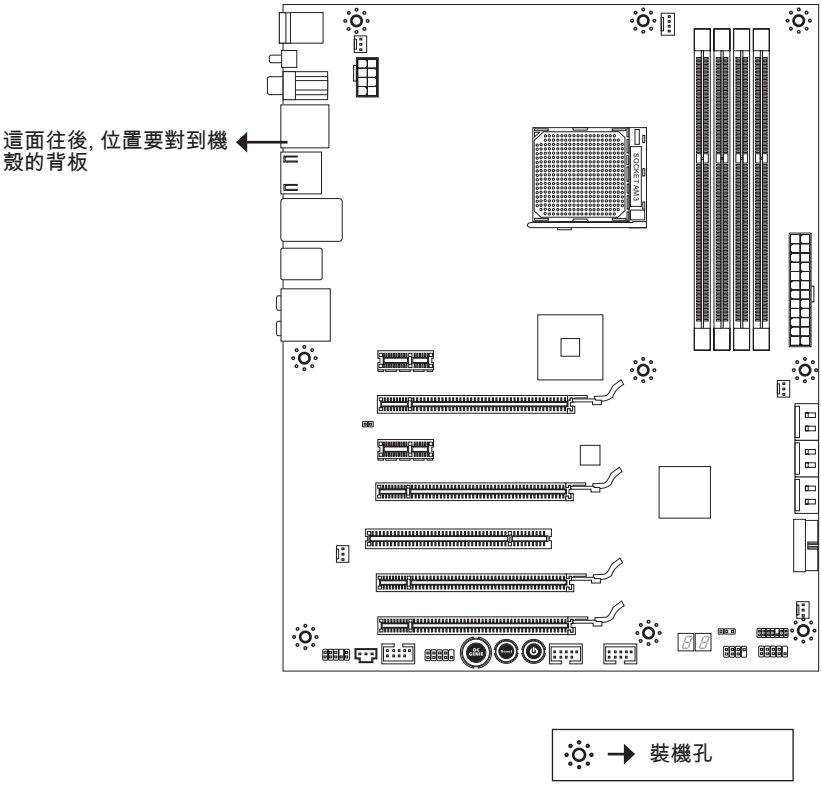
* 如須了解附件之型號以便進行選購，請至以下網頁依產品名稱搜尋：
http://www.msi.com/index.php

# 快速零組件指南


JPWR2, Tc-11
CPU, Tc-6
DDR3, Tc-9
SYSFAN1, Tc-15
CPUFAN, Tc-15
背板, Tc-12
JPWR1, Tc-11
PCIE, Tc-22
SYSFAN2, Tc-15
JCI1, Tc-14
SATA1~6, Tc-14
PCIE, Tc-22
PCI, Tc-22
JUSB3, Tc-18
SYSFAN3, Tc-15
PCIE, Tc-22
SYSFAN4, Tc-15
JTPM1, Tc-19
JAUD1, Tc-15
JSP1, Tc-16
JUSB1/2, Tc-17
JFP1, JFP2, Tc-16
J1394_1, Tc-18
POWER1, Tc-21
JBAT1, Tc-20
JCOM1, Tc-19
RESET1, Tc-21
除錯 LED 面板, Tc-25
TURBO1, Tc-21

## 裝機孔

安裝主機板時，務必以正確方向將主機板放至機殼內。主機板上裝機孔位置如下圖所示：




請參閱上圖於機殼上安裝六角螺絲柱後，再使用螺絲透過主機板上的裝機孔鎖進六角螺絲柱。

### *注意事項*

- *為免主機板損壞，主機板電路及機殼間禁止任何接觸，禁止鎖上非必要的六角螺絲柱。*
- *請確認主機板上或機殼內均無放置金屬零件，以免造成主機板短路。*

# CPU (中央處理器)

安裝 CPU 時，請確認附有散熱風扇，以避免 CPU 過熱。若無散熱風扇，請向經銷商洽購。並在開機前，先將風扇正確地安裝在主機板上。

有關更多 CPU 的最新訊息，請造訪微星科技網站：

http://www.msi.com/service/cpu-support/

## *注意事項*

***溫度過高***

*溫度過高會嚴重損壞 CPU 以及系統。請確保散熱風扇正常運作，以免 CPU 過熱。請於 CPU 與散熱器間均勻塗抹散熱膏或貼上耐溫膠帶以加強散熱。*

***更換 CPU***

*更換 CPU 時，應先關掉 ATX 電源開關或拔掉電源線，以免損壞 CPU。*

***超頻使用***

*即使本主機板設計為可超頻運作，但在將其調整為超頻運作時，請確認系統零組件可承受此異常設定。任何在非本產品規格建議下的操作，我們均不保證其造成的損壞及操作時的風險。*

### AM3+ CPU 簡介

圖為 CPU 表面。請於 CPU 的表面塗上散熱膏幫助散熱。

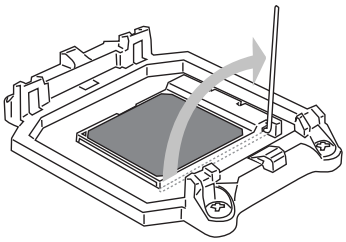


## 安裝中央處理器與散熱風扇

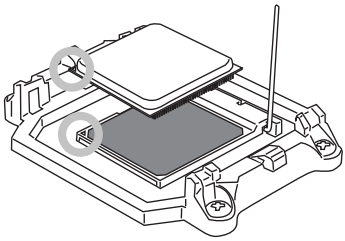
在安裝中央處理器時，務必確認於其上裝散熱風扇，以免過熱。並於安裝前先塗抹散熱膏以助散熱。

請依下列步驟，正確地安裝中央處理器與散熱風扇。安裝方法錯誤可能會造成中央處理器與主機板受損。

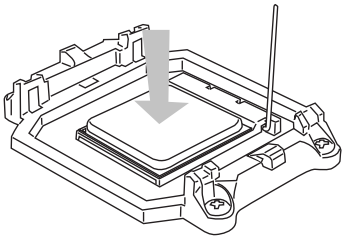
1. 將側邊的拉桿從插座拉起，再將拉桿上拉至 90 度角。



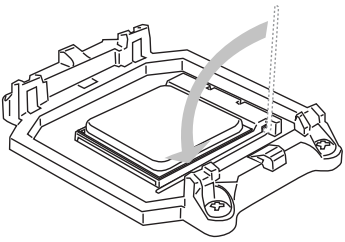
2. 將 CPU 上的黃色箭頭標記與插座對齊。CPU 的安裝，僅能以一正確方向插入。



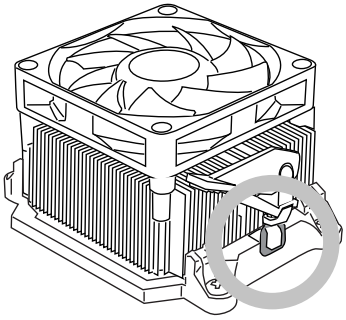
3. 若 CPU 安裝無誤，插梢應完全地進入插座內，且看不到插梢。請注意，CPU 安裝錯誤，可能會造成主機板永久毀損。



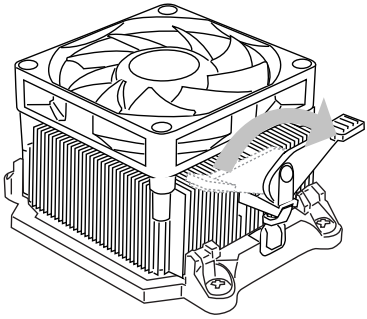
4. 壓下拉桿完成安裝。在壓下拉桿時，CPU 可能會移動，請緊按住 CPU 上方，確定插座的拉桿，完全地插入插座內。



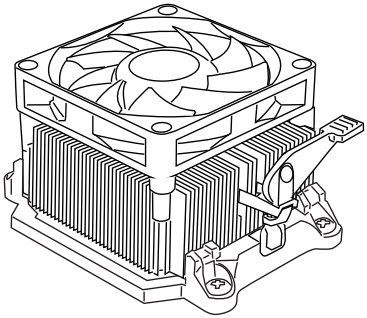
5. 將風扇放置在風扇底座上。將扣具的一端扣上。



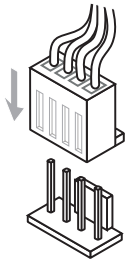
6. 再將扣具的另一端扣上，讓使風扇底座，緊密地固定在主機板上。找到固定桿，並將其拉起。



7. 將固定桿壓下。



8. 將 CPU 風扇排線接到主機板上的 CPU 風扇接頭。

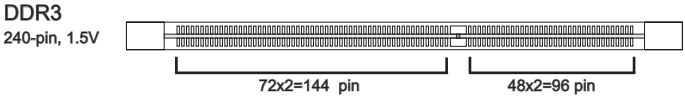


## 注意事項

*若要鬆開安全鉤，請務必小心手指；因為當安全鉤未扣好固定栓時，固定桿所產生的反彈力道，可能會彈到您的手指。*

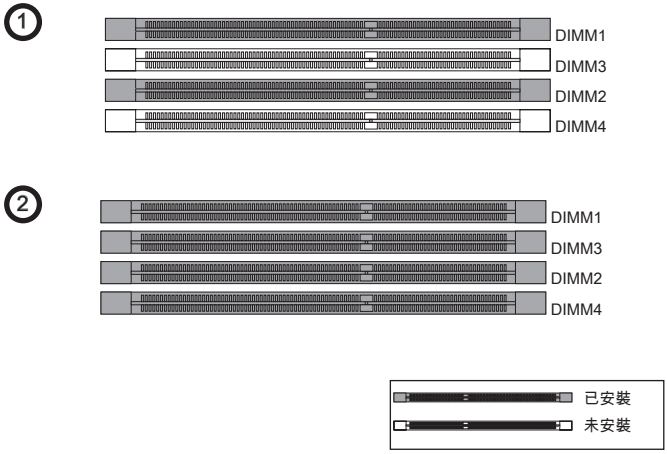
# 記憶體

主機板上的 DIMM，是用來裝記憶體模組。
有關更多記憶體的最新訊息，請造訪微星科技網站：
*http://www.msi.com/service/test-report/*




**雙通道記憶體通則**

雙通道模式下，記憶體模組可用 2 條匯流排同時傳送及接收資料。開啟雙通道模式可加強系統效能。有關雙通道模式下分配通則，請參考如下圖示。

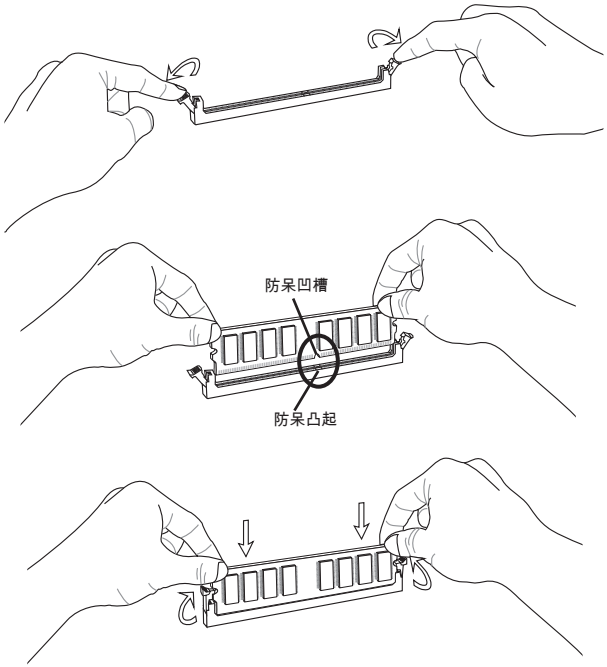



## *注意事項*

- *DDR3 記憶體模組，無法與 DDR2 互換且無法向下相容。因此請在 DDR3 插槽內，插入 DDR3 記憶體模組。*
- *要使用雙通道模式，請確認已於不同通道的記憶體插槽，安裝**同密度容量及同廠牌**的記憶體。*
- *請先將記憶體插入 **DIMM1 插槽**，以確保系統正常開機。*
- *因晶片配置的緣故，在每個 DIMM 模組安裝 8GB 記憶體模組時，系統僅能偵測到 31+ GB 的容量 (而非 32 GB 整)。*

## 安裝記憶體模組

1. 記憶體模組上只有一個防呆凹槽。模組只能以一種方向安裝。
2. 將記憶體模組垂直插入插槽，直到記憶體模組上的金手指，牢固地插入插槽內。當記憶體模組正確的被固定後，上槽二側的塑膠卡榫會自動卡上。
3. 手動檢查是否記憶體模組已經固定在適當的位置。




***注意事項***

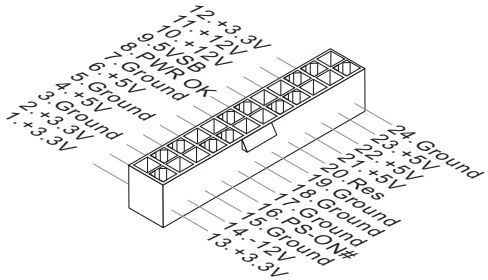
*若已正確地將記憶體模組插入該插槽的話，應看不見金手指。*

# 電源供應器

## ATX 24-pin 電源接頭：JPWR1

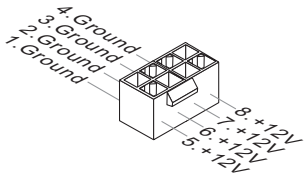
本接頭用來接 ATX 24-pin 電源供應器。連接該電源時，請確認電源接頭插入的方向正確且對準腳位，再將電源接頭緊密地壓入接頭內。

您亦可使用 ATX 20-pin 電源，安裝該電源時，請確認電源插頭插入腳位對準 pin1 及 pin13。




## ATX 8-pin 電源接頭：JPWR2

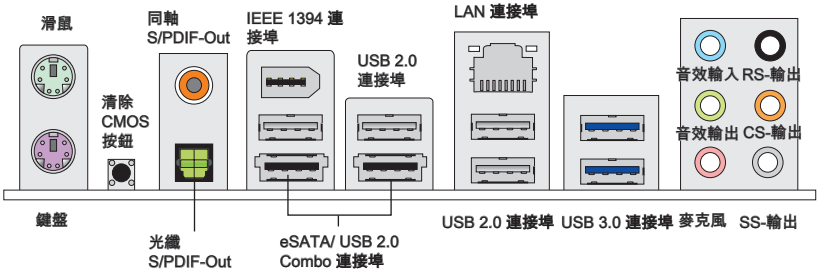
本電源接頭提供+12V電壓。




***注意事項***

*確認所有接頭均接到所屬的 ATX 電源供應器，以確保主機板穩定運作。*

# 背板




**▸ 滑鼠/ 鍵盤**

標準 PS/2® 滑鼠/鍵盤的 DIN 接頭，可接 PS/2® 滑鼠/鍵盤。

**▸清除 CMOS 按鈕**

主機板上有一個 CMOS RAM，是利用外接電池來保存系統的設定。CMOS RAM 可讓系統在每次開機時，自動啟動作業系統。請使用本鈕來清除系統設定。

## *注意事項*

- *請在清除 CMOS 資料前，先確認已關機。*
- *在電源關閉狀態 (G3) 按下本鈕清除 CMOS資料後，系統會自動開機。*

**▸同軸 S/PDIF-Out**

S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) 連接器，是透過同軸排線將數位音效傳輸到外部喇叭。

**▸光纖 S/PDIF-Out**

S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) 連接器，是透過光纖排線將數位音效傳輸到外部喇叭。

**▸IEEE 1394 連接埠**

位於主機板的背板的 IEEE 1394 埠，可連接 IEEE 1394 裝置。

**▸USB 2.0 連接埠**

USB (通用串列匯流排) 連接埠是用來連接鍵盤、滑鼠或其它與 USB 相容的設備。 USB 2.0 連接埠最高可支援每秒 480 Mbit 的傳輸速率 (Hi-Speed)。

**▸USB 3.0 連接埠**

USB 3.0 連接埠向下相容 USB 2.0 設備，最高支援每秒 5 Gbit 的傳輸速率 (SuperSpeed)。

***注意事項***

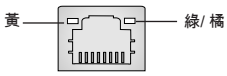
*要使用 USB 3.0 裝置，請以 USB 3.0 連接線將設備連接到電腦的 USB 3.0 連接埠。*

**▸eSATA/ USB 2.0 Combo 連接埠**

eSATA/ USB 2.0 Combo 連接埠可用來外接 eSATA 硬碟或 USB 2.0 裝置。

**▸LAN 連接埠**

標準 RJ-45 插座，可連上區域網路。您可直接將網路線接到本連接埠。




| LED | 顏色 | LED 狀態 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 左 | 黃 | Off | LAN 連線未建立 |
| | | On (穩定狀態) | LAN 連線已建立 |
| | | On (發亮且閃爍中) | 電腦正透過網路連接到另一台電腦 |
| 右 | 綠 | Off | 資料傳輸速率為每秒10 Mbit |
| | | On | 資料傳輸速率為每秒100 Mbit |
| | 橘 | On | 資料傳輸速率為每秒1000 Mbit |

**▸音效埠**

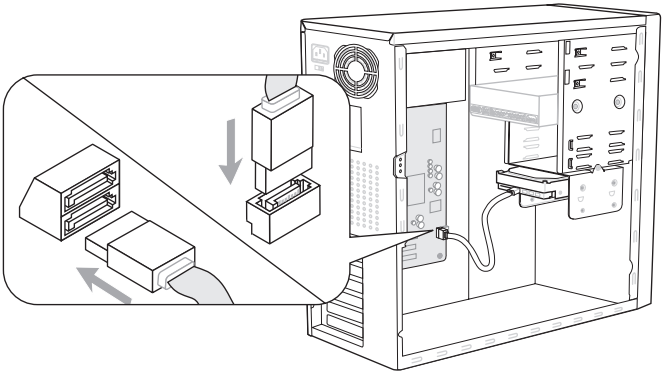
音效接頭供音效裝置使用，可由顏色來區分不同音效。

- 音效輸入(藍) - 音效輸入是供外接 CD 播放機、錄音機或其他音效裝置使用。
- 音效輸出 (綠) - 音效輸出是連接喇叭或耳機。
- 麥克風 (粉紅) - 本接頭是接麥克風使用。
- RS-輸出(黑) - 後置環繞音效輸出在 4/ 5.1/ 7.1 聲道模式。
- CS-輸出(橘) - 中置/重低音輸出在 5.1/ 7.1 聲道模式。
- SS-輸出(灰) - 側置環繞音效輸出在 7.1 聲道模式。

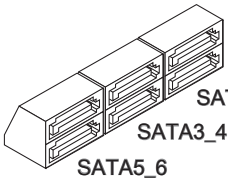
# 接頭

## Serial ATA 接頭：SATA1~6

本接頭為高速 Serial ATA 介面，可各接一台 Serial ATA 裝置。



* 本圖中的主機板配置僅供參考



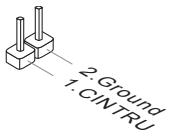

由 SB950 支援
SATA1~6 (6Gb/s)

***注意事項***

*請勿摺疊 Serial ATA 排線超過 90 度，以免傳輸資料時產生錯誤。*

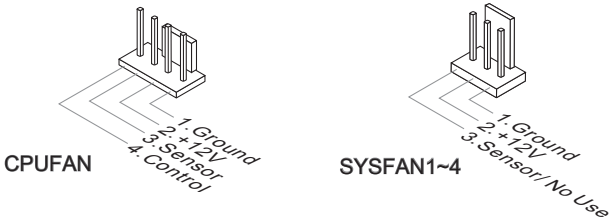
## 機殼開啟警告開關接頭：JCI1

本接頭接到機殼開啟開關排線。在機殼被打開時，會啟動機殼開啟機制，系統會記錄該狀態，並於螢幕上顯示警告訊息。請進入 BIOS 設定程式中清除此紀錄訊息。



## 風扇電源接頭：CPUFAN, SYSFAN1~4

電源風扇接頭均支援 +12V 散熱風扇。在將電線接到接頭時，請切記紅線是正極，一定要連接到 +12V；而黑線是接地線，須連接到 GND。若主機板內建有系統硬體監控器晶片組，須使用具速度感應器設計之風扇，方能使用 CPU 風扇控制功能。

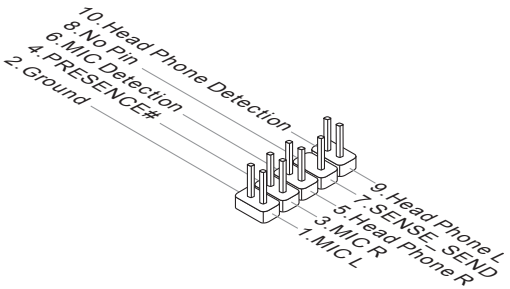



### *注意事項*

- *請上處理器之官方網站參考建議之 CPU 風扇，或洽詢經銷商選擇合適的 CPU 散熱風扇。*
- *CPUFAN 支援風扇控制功能。請安裝 Control Center 工具程式，會根據 CPU 的實際溫度，來控制 CPU 散熱風扇的速度。*
- *CPUFAN 可使用 3 個或 4 個針角的散熱風扇。*

## 音效接頭：JAUD1

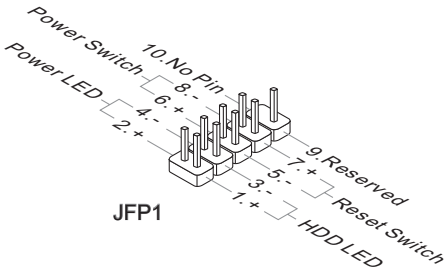
本接頭接到面板音效，且規格符合 Intel® 面板輸入/ 輸出連接設計規格。

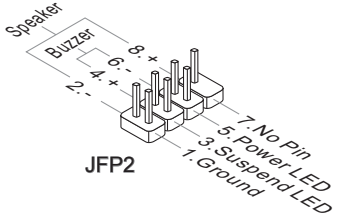



繁體中文

## 面板接頭：JFP1, JFP2

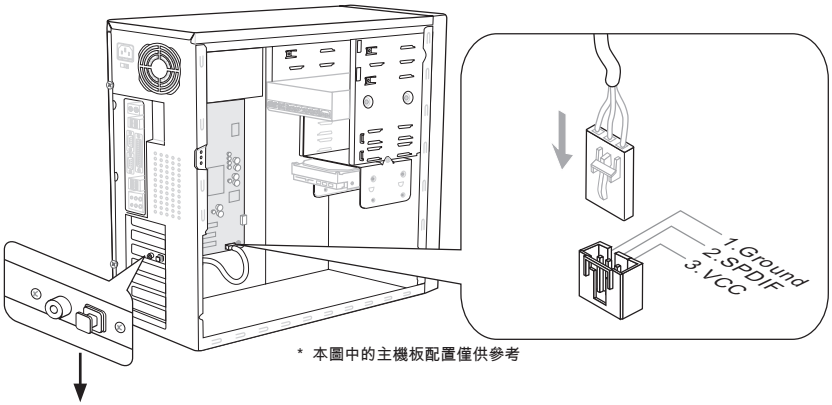
這些接頭接到面板開關及 LED 指示燈。JFP1 的規格符合 Intel® 面板輸入/ 輸出連接設計規格。




## S/PDIF-Out 接頭：JSP1

本接頭可接到 S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) 介面，來傳輸數位音效。




* 本圖中的主機板配置僅供參考

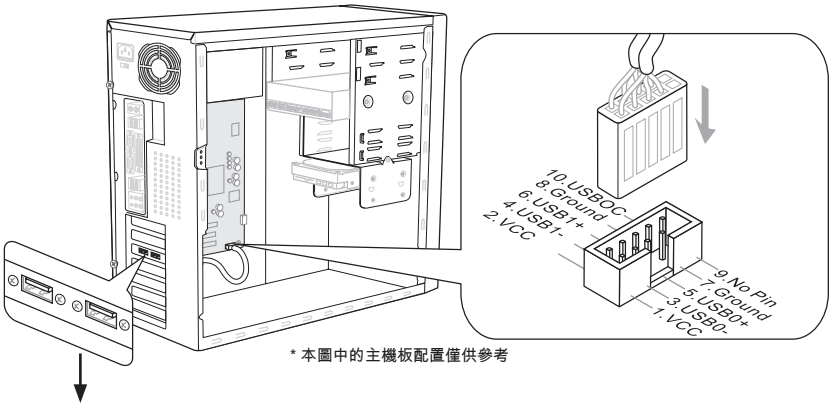
S/PDIF-Out 擋板 (選配搭載)

## USB 2.0 接頭：JUSB1, JUSB2

本接頭規格符合 Intel® 面板輸入/ 輸出連接設計規格，適用於高速 USB 介面，如 USB 硬碟、數位相機、MP3 播放器、印表機、數據機等相關週邊裝置。

JUSB1 (標記紅色) 支援微星的 Super Charger 高速充電技術，隨時都能迅速幫您的智慧型手機充電。

若系統處於 S0 / S1 的狀態，您須透過安裝微星的 SuperCharger 軟體來控制 JUSB1 接頭。 該軟體設為開啓 “On” 時，即可透過 JUSB1 進行充電，但此時資料傳輸及同步功能就無法使用。若您設為 “Off” 關閉，JUSB1 就恢復為一般的 USB 接頭。在 S3/ S4 / S5 的狀態下，即使未進作業系統或不論是否重新插拔智慧型手機，JUSB1 一樣可以快速充電。




* 本圖中的主機板配置僅供參考

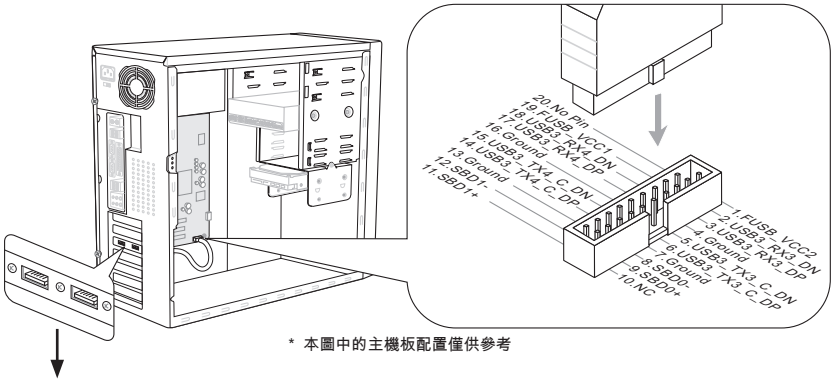
USB 2.0 擋板 (選配搭載)

## *注意事項*

- *請注意 VCC 及 GND 的針腳位置須正確連接以免造成損壞。*
- *在 S3、S4、S5 的狀態下，JUSB1 (標記紅色) 仍能充 iPad。*
- *建議一次只接一種裝置以獲得充電穩定性。*
- *目前只有數個限定型號支援 Super-Charger 技術，詳情請上微星官網。*
- *建議在 S1 的狀態下充電時，請勿任意取下裝置。*

## USB 接頭：JUSB3

USB 3.0 接頭向下支援 USB 2.0 裝置，最高支援每秒 5 Gbit 的傳輸速率 (SuperSpeed)。




* 本圖中的主機板配置僅供參考

USB 3.0 擋板 (選配搭載)

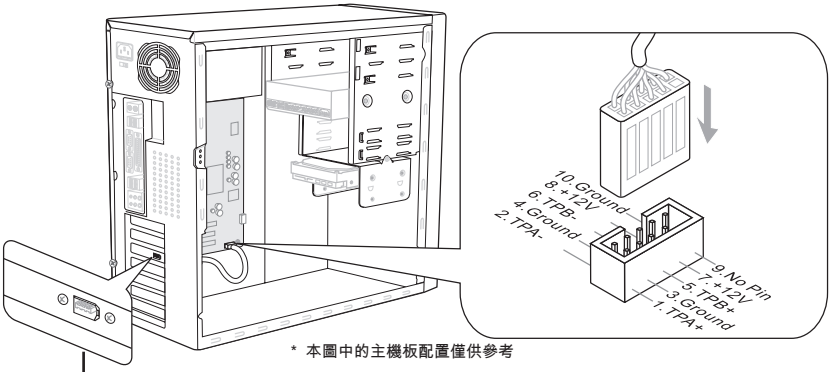
### *注意事項*

- *請注意 VCC 及 GND 的針腳位置須正確連接以免造成損壞。*
- *要使用 USB 3.0 裝置，請以 USB 3.0 連接線將設備連接到電腦的 USB 3.0 連接埠。*

---

## IEEE 1394 接頭：J1394_1

本連接器是透過另行選配的 IEEE 1394 擋板，來連接 IEEE 1394 裝置。

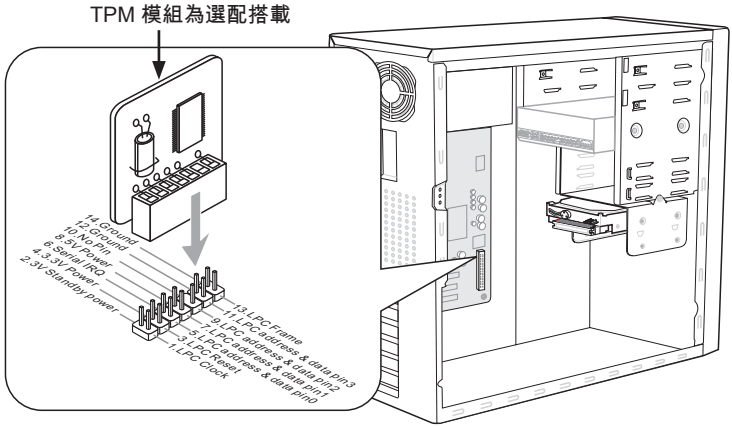



* 本圖中的主機板配置僅供參考

IEEE 1394 擋板 (選配搭載)

## TPM 接頭：JTPM1

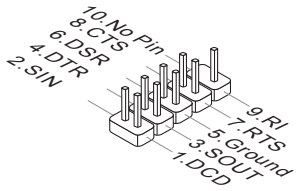
本接頭接到可信任安全模組 (選配)。更多詳情請參閱 TPM 安全平台使用手冊。




* 本圖中的主機板配置僅供參考

## 序列接頭：JCOM1

本接頭是傳送或接收 16 位元組 FIFO 的 16550A 高速通信埠。您可直接接上序列裝置。



# 跳線

## 清除 CMOS 跳線：JBAT1

主機板上有一個 CMOS RAM，是利用外接電池來保存系統的設定。CMOS RAM 可讓系統在每次開機時，自動啟動作業系統。若要清除系統設定，請使用本跳線。




JBAT1　　保留資料　　清除資料

**注意事項**

*系統關閉時，請將 2-3 腳位短路以清除 CMOS 資料，然後回到 1-2 腳位短路的狀態。切記勿在系統開機的狀態下進行 CMOS 資料清除，以免主機板受損。*

# 按鈕

本節說明如何使用按鈕來調整主機板功能。

## OC Genie 易超頻鈕：TURBO1

本鈕可讓系統自動超頻。在電源關閉狀態下，按鈕開啟 OC Genie 易超頻功能後，本鈕會亮燈鎖住，接著系統會在開機後自動偵測出超頻最佳數值。若要關閉本功能，關機後再按一次，本鈕燈號就會消失解鎖。這樣一來，系統在下次開機時就會回復預設設定。




### *注意事項*

- *要使用 OC Genie 易超頻功能，建議安裝 DDR3 1333 以上等級記憶體，並配備較優良的散熱風扇。*
- *我們無法保證 OC Genie 超頻範圍以及由 OC Genie 超頻動作所衍生的損壞和風險亦無法提供保固。*
- *請於 BIOS 設定關閉 OC Genie 易超頻功能。另外，為方便您未來使用，建議您將 OC Genie 設定儲存到 BIOS 設定選單下的 "Overclocking Profile" 選項。*

## 電源鈕：POWER1

本鈕是用來開機或關機。



## 重開機鈕：RESET1

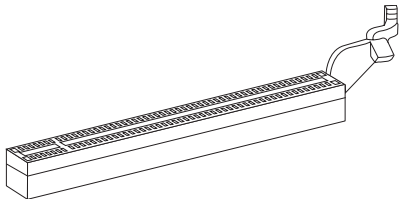
本重開機鈕是用來重新開機。



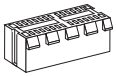
# 插槽

## PCIE (Peripheral Component Interconnect Express) 插槽

PCIE 插槽支援 PCIE 介面的擴充卡。



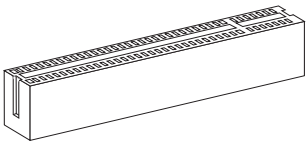
PCIE x16 插槽



PCIE x1 插槽

## PCI (Peripheral Component Interconnect) 插槽

PCI 插槽支援網卡、SCSI 卡、USB 卡及其它符合 PCI 規格的外接卡。



32-bit PCI 插槽

***注意事項***

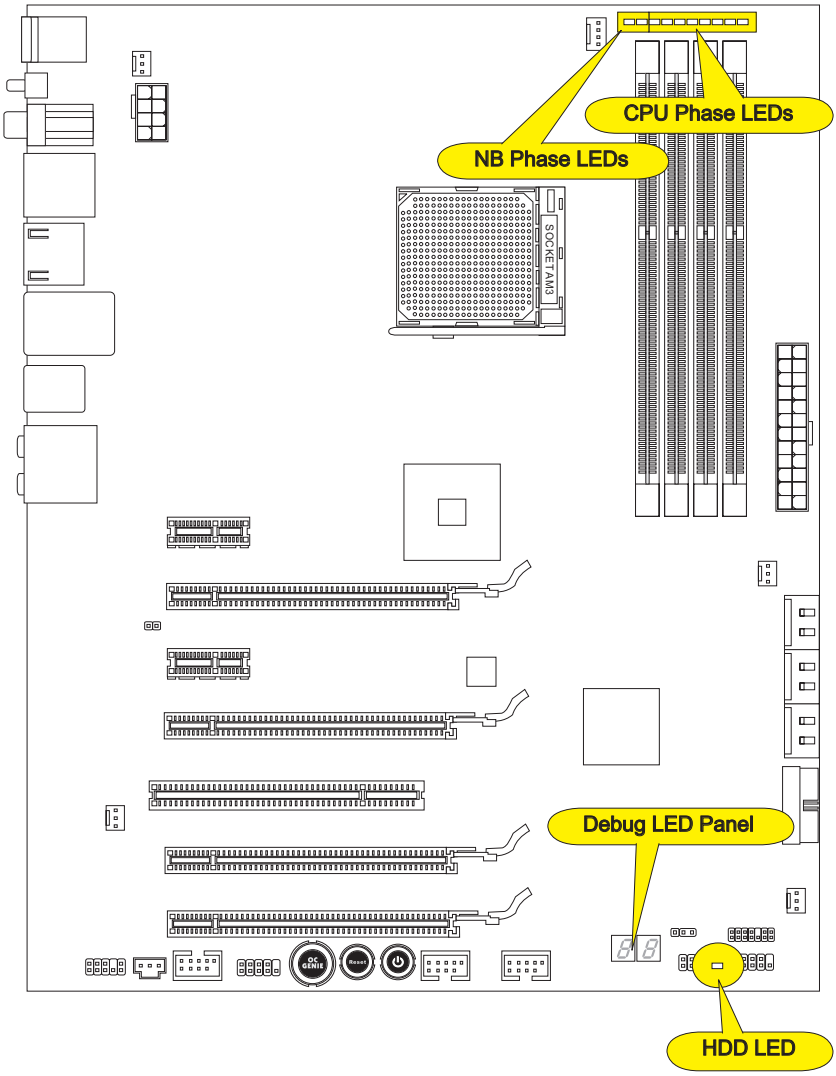
*新增或移除擴充卡時，請確認已將電源線拔掉。另外，請詳讀擴充卡的使用說明，確認在使用擴充卡時所需變更如跳線、開關或 BIOS 設定等軟硬體設定。*

## PCI 的中斷要求

IRQ 是中斷要求 (Interrupt request line) 的英文縮寫，是個可讓裝置傳送中斷訊號至微處理器的硬體線路。PCI 的 IRQ 腳位，通常都連接到 PCI 匯流排腳位，如下表所示：

| | 第一順位 | 第二順位 | 第三順位 | 第四順位 |
|---|---|---|---|---|
| PCI 插槽1 | INT E# | INT F# | INT G# | INT H# |

# LED 燈號說明


CPU Phase LEDs
NB Phase LEDs
SOCKETAM3
Debug LED Panel
HDD LED

## 北橋相位燈號 (NB Phase LED)

以下燈號表目前北橋電源相位模式，請參照以下說明：

■ 亮　　□ 熄滅

■□ 表北橋在單相電源模式

■■ 表北橋在雙相電源模式

## CPU 相位燈號面板 (CPU Phase LED Panel)

以下燈號表目前 CPU 電源相位模式，請參照以下說明：

■ 亮　　□ 熄滅

■□□□□□□□ 表 CPU 在單相電源模式

■■□□□□□□ 表 CPU 在雙相電源模式

■■■□□□□□ 表 CPU 在 3 相電源模式

■■■■□□□□ 表 CPU 在 4 相電源模式

■■■■■□□□ 表 CPU 在 5 相電源模式

■■■■■■□□ 表 CPU 在 6 相電源模式

■■■■■■■□ 表 CPU 在 7 相電源模式

■■■■■■■■ 表 CPU 在 8 相電源模式

## 硬碟燈號 (HDD LED)

亮燈表硬碟正常運作中。

## 除錯 LED 面板 (Debug LED Panel)

請參閱下表以了解除錯 LED 燈號顯示訊息。

| Post | 說明 |
|---|---|
| D1 | 執行鍵盤控制器 BAT 測試。檢查是否正由電源管理暫停模式喚醒。於 scratch CMOS 儲存 power-on CPUID 數值 |
| 03 | 關閉 NMI、Parity、EGA 卡上的視訊以及 DMA 控制器。初始化 BIOS, POST, 常駐資料區。另外初始化在 POST 開始位址及 GPNV 區上的 BIOS 模組。以前述 Kernel Variable “wCMOSFlags” 的方式來初始 CMOS |
| 0C | 在 KBC 連接埠偵測鍵盤 |
| 13 | 晶片組登錄值的初期 POST 初始化 |
| 2A | 透過 DIM 初始化各種裝置 |
| 2C | 初始化各種裝置。偵測並初始化已安裝在系統中有 optional ROM 的主視訊介面卡 |
| 37 | 顯示登入訊息、CPU 資訊、設定主要訊息及所有 OEM 細節 |
| 38 | 透過 DIM 初始化各種裝置 |
| 3C | 晶片組登錄值的中期 POST 初始化 |
| 60 | 初始化 NUM-LOCK 狀態及 KBD 鍵盤的反應速率 |
| 75 | 初始化 INT-13 裝置準備 IPL 測試 |
| 78 | 初始化由 BIOS 及 option ROM 控制的 IPL 裝置 |
| 8C | 晶片組登錄值的後期 POST 初始化 |
| 00 | 將控制權移轉給 INT 19H 的作業系統載入程式 |

# BIOS 設定

本章節提供關於 BIOS 設定程式的資訊，讓您將系統效能最佳化。如有下列狀況，請執行此 BIOS 設定程式：

- 系統開機時出現錯誤訊息，並要求執行 BIOS 設定程式。
- 使用者欲改變 BIOS 預設值，另作個人化設定。

## *注意事項*

- *為達最佳效能，我們會持續更新 BIOS 的內容和項目。因此，本章所描述的內容，可能和實際主機板上的所見的 BIOS 內容有所出入。故本章中所提及的設定項目僅供參考。*
- *開機後，系統在完成記憶體容量計算後，會在第一行顯示如下訊息：*

*E7640AMS.xxx 041211:*

*第一個字元表示 BIOS 類型，E = EFI*

*第二~五字元表示主機板型號*

*第六字元表示主機板晶片，I 表示 Intel 晶片; N 表 nVidia 晶片; A 是 AMD 晶片；V 是 VIA 晶片*

*第七~八字元表示客戶類型，MS 表示一般客戶*

*xxx 表示 BIOS 版本*

*041211 表示 BIOS 發行日期*

## 進入設定

開機後，系統就會開始 POST (開機自我測試) 程序。當下列訊息出現在螢幕上時，請按 <DEL> 鍵，進入設定程式。

**Press DEL to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu**
**(按 DEL 鍵進入設定，按 F11 進入開機選單)**

若此訊息在您反應前就已消失，而您還想要進入設定時，請將系統關閉，再重新啟動，或是按 RESET 鍵。亦可同時按下 <Ctrl>、<Alt> 及 <Delete> 鍵重新開機。

## 控制選項

| 鍵盤 | 滑鼠 | 說明 |
|---|---|---|
| <↑><↓> |  | 選擇項目 |
| <←><→> | 移動游標 | 選擇畫面 |
| <Enter> |  按一下或二下滑鼠左鍵 | 選擇圖示或欄位 |
| <Esc> |  按一下滑鼠右鍵 | 跳至 Exit 選單，或由子選單回到主選單 |
| <+> | | 增加或變更數值 |
| <-> | | 減少或變更數值 |
| <F1> | | 一般求助 |
| <F4> | | CPU 規格 |
| <F5> | | 進入 Memory-Z 設定 |
| <F6> | | 載入最佳預設值 |
| <F10> | | 儲存變更後重設 |
| <Esc> | | 離開 |

**子選單**

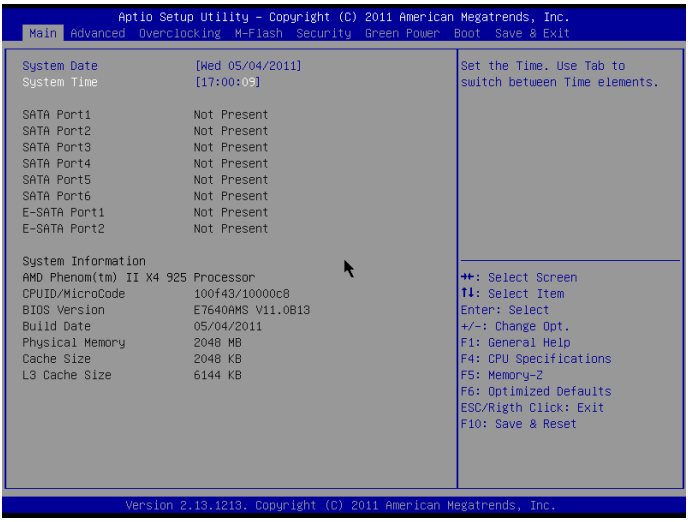
若看到向右的指標符號出現，表示有子選單可供選擇。子選單包含欄位參數的附加選項。請使用上↑下↓箭頭或滑鼠來選取欄位，並按<Enter>或按二下滑鼠左鍵進入子選單。然後用控制鍵，於子選單中輸入數值及並在欄位間移動。要回到主目錄，只需按下<Esc>即可或按滑鼠右鍵即可。

## 一般求助 <F1>

BIOS 設定程式提供一般求助的畫面，你可於任何選單中，按下 <F1> 叫出。求助畫面會列出反白欄位的可用選項及按鍵供您選擇。按 <Esc>，即可跳出求助視窗。

## 主選單

進入 BIOS CMOS 設定公用程式後即出現主選單。您可利用方向鍵於下列設定選項中選擇，再按下<Enter>鍵後進入子選單。




▸Main Menu

本選單顯示時間、**日期等基本系統設定。**

▸Advanced

使用本選單設定 BIOS 的特殊的進階功能，如整合性週邊、電源管理及 PC 狀態等。

▸Overclocking

本選單可指定頻率、**電壓控制及超頻設定。**

▸M-Flash

使用本選單由儲存裝置 (FAT 或 FAT32 格式) 讀取或 flash BIOS。

▸Security

使用本選單設定管理者及使用者密碼。

▸Green Power

本選單可指定電源相位。

▸Boot

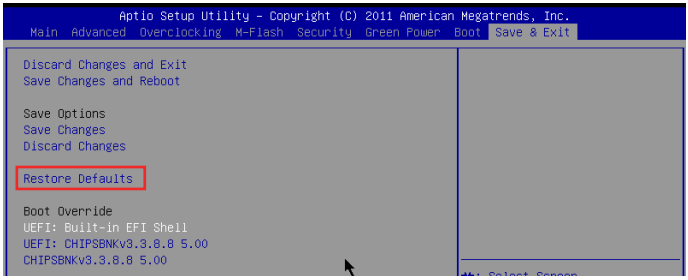
使用本選單指定開機裝置順序。

▸Save & Exit

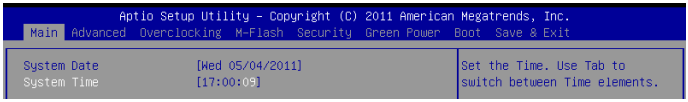
本選單用以下載 BIOS 預設值或出廠值預設值後，決定儲存與否，再跳出 BIOS 程式。

要執行一般使用，請在進入 BIOS 設定公用程式後，請依下列步驟進行。

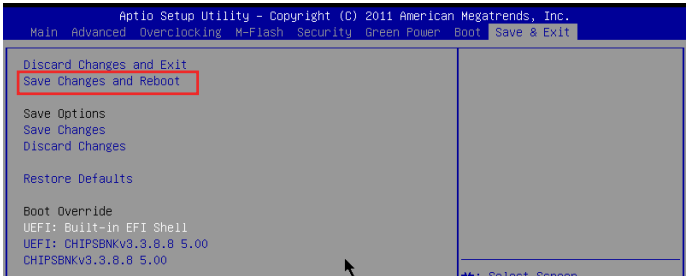
1. 載入最佳預設值：用箭頭鍵( ←, →, ↑, ↓) 選定 [Save & Exit] 頁籤下的 [Restore Defaults] **欄位，按下 <Enter> 後會跳出視窗，再選擇 <Yes> 後按下 <Enter>即可。**




2. 設定日期及時間：用箭頭鍵 ( ←, →, ↑, ↓) 選定 [Main Menu] 頁籤下的 [System Date] 或 [System Time] **欄位，按下 <Enter> 後，即可於相對應的欄位內設定日期或時間。**

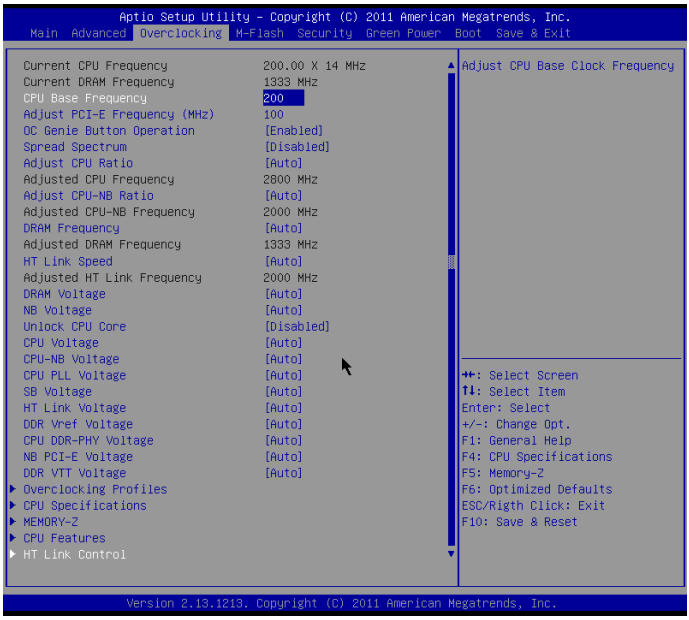



3. 儲存後離開設定：用箭頭鍵 ( ←, →, ↑, ↓) 選定 [Save & Exit] 頁籤下的 [Save Changes & Reboot] 欄位，按下 <Enter> 後會跳出視窗，再選擇 <Yes> 後按下 <Enter>即可。



## 超頻

本選單提供給想超頻主機板的進階使用者。




▸Current CPU / DRAM Frequency

上述選項顯示 CPU、記憶體速度。唯讀。

▸CPU Base Frequency

本項用以調整 CPU base 頻率 (以 MHz 計)。

▸Adjust PCI-E Frequency (MHz)

本項選擇 PCI-E 頻率 (以 MHz 計)。

▸OC Genie Button Operation

本項用以開啓或關閉 OC Genie 功能。

▸Spread Spectrum

主機板的時脈產生器開展到最大時，脈衝的極大值突波，會引起電磁波干擾(EMI)。本功能，可藉由調節脈衝以減少 EMI 的問題。

### 注意事項

- *若無電磁波干擾 (EMI) 的問題，請設為關閉 [Disabled]，以達較佳的系統穩定性及效能。但若要符合 EMI 規範，請選擇要減少電磁波的範圍。*
- *展頻的數值越大，可減少較多電磁波，但相對系統就越不穩定。欲知展頻適當數值，請查詢當地規範。*

- *如需進行超頻，請務必將本功能關閉，因為即使是些微的劇波，均足以引起時脈速度的增快，進而使超頻中的處理器被鎖定。*

▸Adjust CPU Ratio
本項調整 CPU 倍頻比率 (ratio)。本項僅在處理器支援本功能時方有效。

▸Adjusted CPU Frequency (MHz)
本項顯示調整後 CPU 的頻率。唯讀。

▸Adjust CPU-NB Ratio
本項調整 CPU-NB 倍頻比率。

▸Adjusted CPU-NB Frequency (MHz)
本項顯示調整後 CPU-NB 頻率。**唯讀。**

▸DRAM Frequency
本項調整記憶體頻率。**設為自動 [Auto]，系統會自動偵測記憶體頻率。**

▸Adjusted DRAM Frequency
本項顯示調整後記憶體頻率。唯讀。

▸HT Link Speed
本項調整 HyperTransport 連結速度。設為自動 [Auto]，系統會自動偵測 HT 連結速度。

▸Adjusted HT Link Frequency (MHz)
本項顯示調整後 HT 連結頻率。唯讀。

▸DRAM Voltage/ NB Voltage/ CPU Voltage/ CPU-NB Voltage/ CPU PLL Voltage/ SB Voltage/ HT Link Voltage/ DDR Vref Voltage/ CPU DDR-PHY Voltage/ NB PCI-E Voltage/ DDR VTT Voltage
上述選項用來調整 CPU、記憶體以及晶片組等的電壓。

▸Overclocking Profiles
按下 <Enter> 鍵以進入子選單。

▸Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
按下 <Enter> 鍵以進入子選單。在子選單下這些項目用來儲存目前設定，之後需要時可再由本項下載。

▸OC Retry Count
超頻失敗後將本項設為 [1, 3] 讓系統以相同超頻設定重開機 1/ 3 次。若超頻每次都失敗，則系統會回復為預設值。

▸CPU Specifications
按下 <Enter> 鍵以進入子選單。本子選單顯示已安裝的 CPU 訊息。

▸CPU Technology Support
按下 <Enter> 鍵以進入子選單。子選單顯示已安裝 CPU 所支援的技術。唯讀。

▸MEMORY-Z
按下 <Enter> 鍵以進入子選單。

▸DIMM1~4 Memory SPD
按下 <Enter> 鍵以進入子選單。本選單顯示已安裝記憶體訊息。

▸CPU Features
按下 <Enter> 鍵以進入子選單。

▸C1E
開啟本功能會在 CPU 閒置時，減低電量的耗損。並非所有處理器均支援 Enhanced Halt state (C1E) 功能。

▸SVM Mode
本項開啓或關閉 AMD SVM 技術。

▸IOMMU Mode
本項開啓或關閉 IOMMU (I/O 記憶體管理單元) 功能。

▸HT Link Control
按下 <Enter> 鍵以進入子選單。

▸HT Incoming/ Outgoing Link Width
這些選項設定超執行緒的操作頻寬。設為自動 [Auto]，系統即會自動偵測。

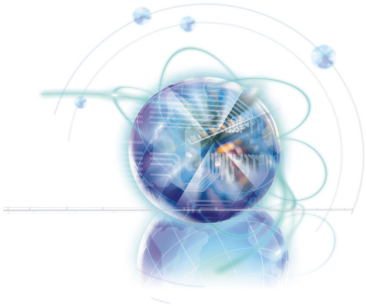
## 軟體訊息

請取出隨附的驅動程式或公用程式光碟片，並放入光碟機中，該軟體會自動執行。請點選該驅動程式或公用程式，接著照跳出視窗指示即可完成安裝。驅動程式或公用程式光碟內含：

- 驅動程式選單：本選單顯示所有可用驅動程式。請依個人需求安裝啟用裝置。
- 應用程式選單：本選單列出主機板支援的軟體程式。
- 服務據點選單：本選單連結微星官網。
- 新品資訊選單：本選單顯示微星新品。
- 防毒軟體選單：本選單提供實用防毒軟體。

***注意事項***

*若要取得最新驅動程式及 BIOS 以獲較佳系統效能，請上微星科技網站取得相關訊息。*



简体中文

# 990FXA-GD80 系列

Asia version

# 主板规格

## 处理器支持

- 支持 AM3+ 封装的 AMD® Phenom™ II X6/ X4/ X3/ X2, Athlon™ II X4/ X3/ X2 和 Sempron™ 处理器
  (要了解 CPU 最新信息，请访问 http://www.msi.com/service/cpu-support/)

## HyperTransport

- 支持 HyperTransport™ 3.0，速率高达每秒 5.2 GT

## 芯片组

- 北桥: AMD® 990FX 芯片
- 南桥: AMD® SB950 芯片

## 内存支持

- DDR3 2133 *(超频)/ 1800 *(超频)/ 1600 *(超频)/ 1333/ 1066 SDRAM (总计最大为 32 GB )
- 4 条 DDR3 插槽，支持双通道模式
  *(OC 表示超频，要了解更多模组兼容性问题信息，请访问 http://www.msi.com/service/test-report/)

## LAN

- 通过 Realtek® RTL8111E 支持 PCIE Gb LAN (10/100/1000)

## IEEE 1394

- 由 VIA® VT6315N 芯片整合
- 支持 2 个 IEEE 1394 端口

## 音频

- 通过 Realtek® ALC892 芯片集成高清音频编解码器
- 带插口侦测的灵活的 8 通道音频输出

## SATA

- 通过 AMD® SB950 芯片支持 6 个 SATA 6Gb/s 端口 (SATA1~6)
- 通过 JMicron® JMB362 芯片支持 2 个 eSATA/ USB 组合端口
- 支持热插拔和异步通知

## USB 3.0

- 通过 NEC D720200 支持 2 个 USB 3.0 端口 (后置面板) 和 1 个 USB 3.0 接口

## RAID

- 通过 AMD® SB950 芯片 SATA1~6 支持 RAID 0/ 1/ 5/ 10 模式

## 接口

■ 后置面板
- 1 个 PS/2 键盘端口
- 1 个 PS/2 鼠标端口
- 1 个 清除 CMOS 按钮
- 1 个 同轴 S/PDIF-out 端口
- 1 个 光纤 S/PDIF-out 端口
- 4 个 USB 2.0 端口
- 2 个 USB 3.0 端口
- 2 个 eSATA/ USB 2.0 组合端口
- 1 个 LAN 端口
- 1 个 IEEE 1394 端口
- 6 个 灵活的音频端口

■ 板载接口
- 2 个 USB 2.0 接口
- 1 个 IEEE 1394 接口
- 1 个 串行端头接口
- 1 个 机箱入侵接口
- 1 个 S/PDIF-out 接口
- 1 个 前置面板音频接口
- 1 个 TPM 模组接口
- 1 个 电源按钮
- 1 个 重启按钮
- 1 个 快捷超频按钮
- 1 个 调试指示灯面板

## 插槽

■ 4 个 PCIE x16 插槽
- PCI_E2 支持高达 PCIE x16 速度
- PCI_E4 支持高达 PCIE x8 速度
- PCI_E5 支持高达 PCIE x16 速度 (当 PCI_E4 为空时)
- PCI_E6 支持高达 PCIE x4 速度
- 支持 ATI® CrossFireX™ 技术
- 如果您打算安装两个扩展卡时，请安排它们在 PCI_E2 和 PCI_E5 插槽中
- 如果您打算安装三个扩展卡在 PCI_E2，PCI_E4 和 PCI_E5 插槽中，这三个 PCIE x16 将自动被安排从 x16/ x0/ x16 到 x16/ x8/ x8

■ 2 个 PCIE x1 插槽

■ 1 个 PCI 插槽，支持 3.3V/ 5V PCI 总线界面

## 出厂规格

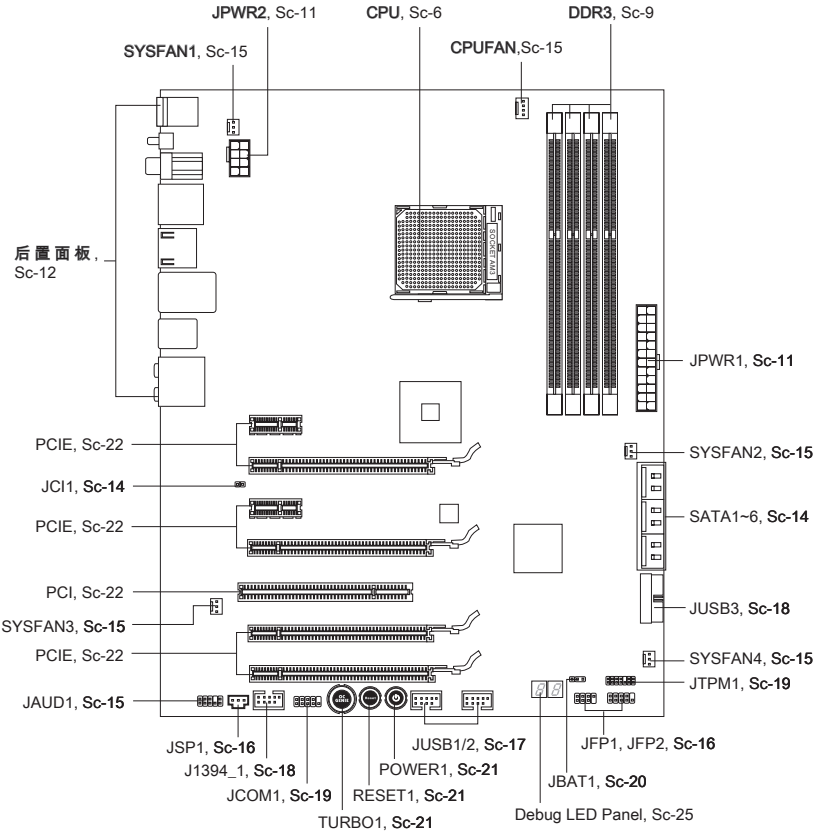
■ ATX (24.4 公分 X 30.5 公分)

## 固定孔

■ 9 个固定孔

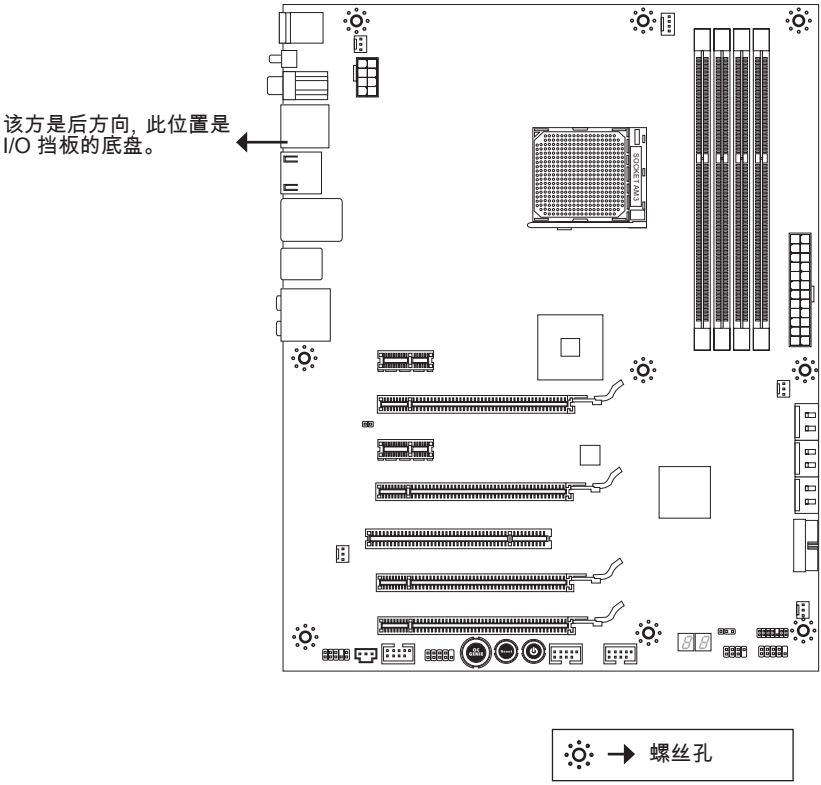
如果您需要购买配件，并要求零件号码，您可以搜索该产品的网页来获得详细说明。 网址为：http://www.msi.com/index.php

# 组件快速指南


JPWR2, Sc-11
CPU, Sc-6
DDR3, Sc-9
SYSFAN1, Sc-15
CPUFAN,Sc-15
后置面板, Sc-12
JPWR1, Sc-11
PCIE, Sc-22
SYSFAN2, Sc-15
JCI1, Sc-14
SATA1~6, Sc-14
PCIE, Sc-22
PCI, Sc-22
JUSB3, Sc-18
SYSFAN3, Sc-15
SYSFAN4, Sc-15
PCIE, Sc-22
JTPM1, Sc-19
JAUD1, Sc-15
JSP1, Sc-16
JUSB1/2, Sc-17
JFP1, JFP2, Sc-16
J1394_1, Sc-18
POWER1, Sc-21
JBAT1, Sc-20
JCOM1, Sc-19
RESET1, Sc-21
Debug LED Panel, Sc-25
TURBO1, Sc-21

## 螺丝孔

当您安装主板时，必须把主板按正确的方向放入机箱的里面。主板上的螺丝孔显示为下列图片。




参照上图把底座固定螺丝安装到机箱里，然后将主板对准螺丝孔眼并固定。

### 注意

- *为了防止损坏主板，禁止任何的主板电线与机箱之间相连，禁止任何的主板电线与多余的底座固定螺丝相连。*
- *请确认，没有任何金属组件放入主板或机箱里面，否则放入的金属组件可能造成主板短路。*

# CPU（中央处理器）

当您在安装CPU时，请务必确认您使用的CPU带有防过热的散热片和降温风扇。如果您的CPU没有散热片和降温风扇，请与销售商联系，并在开机之前妥善安装。
要了解CPU的最新信息，请访问
http://www.msi.com/service/cpu-support/

## 注意

***过热***

*温度过高会严重损害CPU和系统，请务必确认所使用的降温风扇始终能够正常工作，保护CPU以免过热烧毁。确认，您已在CPU和散热片之间涂抹了一层平滑的散热硅胶(或热胶带) 以增强散热。*

***更换 CPU***

*更换CPU时，请先关闭ATX电源供应或从地面拔掉电源插头以确保CPU的安全。*

***超频***

*主板设计支持超频。然而,请确认您的配置能够接受这样非常规的设定。在超频时，不推荐任何超技术规范之外的动作。我们不担保损坏或因为在产品规格之外不规范的操作导致的风险。*

### AM3+ CPU 简介

在 CPU 的表面， 记得使用一些散热胶涂在 CPU 表面，使它更好的散热。

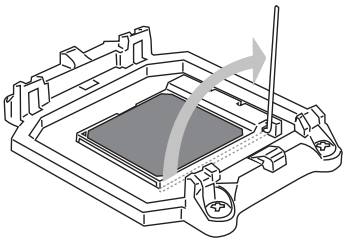


## CPU和风扇的安装

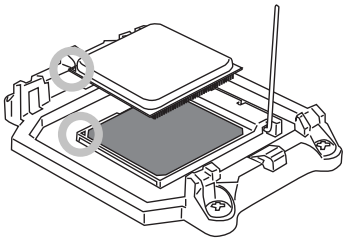
当您安装CPU时，**确认CPU带有散热片和风扇放置在CPU的顶部。**同时，请不要忘记使用一些散热胶涂在 CPU 的表面，使它更好的散热。

请根据以下步骤正确安装CPU和风扇。错误的安装可能会引起您CPU和主板的损坏。

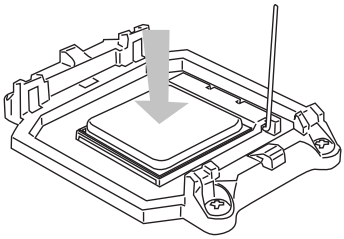
1. 将拉杆从底座边拉起，确认拉杆与底座成90度角。



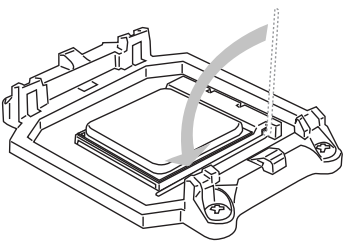
2. 寻找CPU上的金色箭头，金色箭头方向如图所示，只有方向正确CPU才能插入。



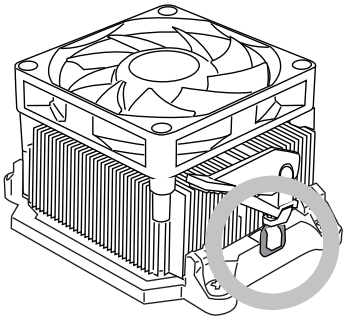
3. 如果CPU安装正确，针脚应该完全插入底座而不能被看见。请注意任何违反正确操作的行为都可能导致主板的永久性损坏。



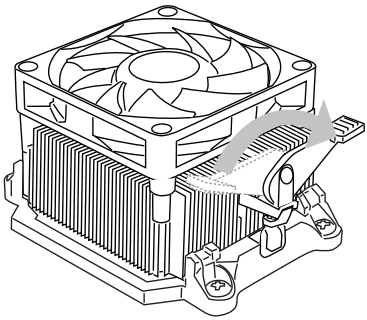
4. 稳固地将CPU插入底座并关上拉杆。当关上拉杆时CPU可能会移动。请在关上拉杆时用手指按住CPU顶部，以确保CPU正确而完全地插入底座中。



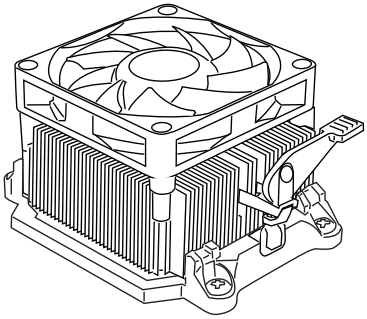
5. 将散热装置放置于底座上。首先，将钩子的一端钩住。



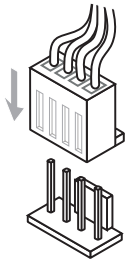
6. 然后，按下钩子的另一端，以将散热装置固定在底座上。找到固定杆并将其拉起。



7. 按下固定杆。



8. 将CPU风扇电源线插入主板上的CPU风扇电源接口。

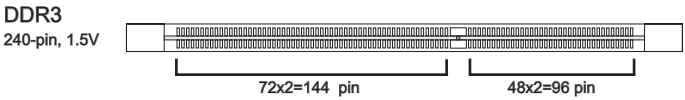


**注意**

*当您从固定螺栓上取下安全钩时，请务必关注您的手指，因为一旦安全钩从固定螺栓上断开，固定杆将立即回弹。*

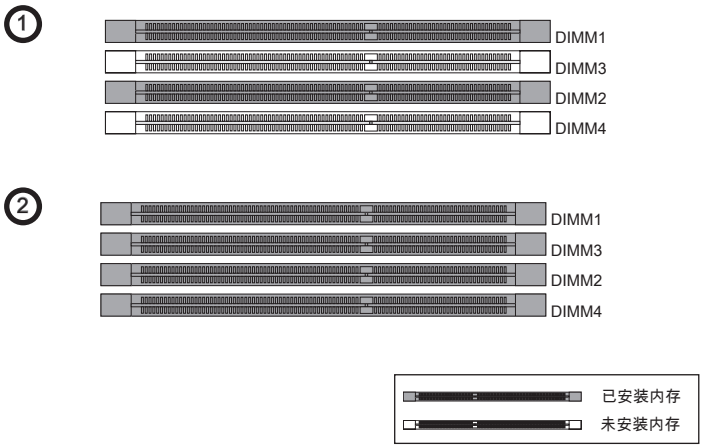
# 内存

这些内存插槽用来安装内存模组。要了解更多模组兼容问题信息，请访问
*http://www.msi.com/service/test-report/*




**双通道模式安装规则**

在双通道模式下，内存模组能够同时用二组数据总线传送和接收数据。启用双通道模式可以提高系统性能。请参考以下双通道模式安装规则。

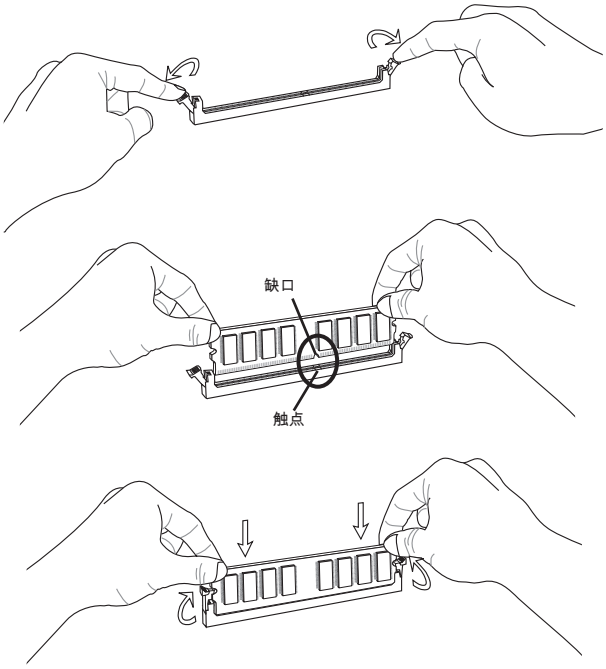



## *注意*

- *DDR3内存不能和DDR2内存互换。DDR3标准也不向下兼容。所以，在DDR3内存插槽中，您应该只插入DDR3内存。*
- *在双通道模式下，请确认，不同通道的内存插槽中，一定要使用**同类型同密度**的内存。*
- *要成功地启动系统，必须首先将内存插入**DIMM1**插槽中。*
- *由于芯片资源配置，当每条插槽上都插上一条8GB内存时，系统最多可以侦测出31+GB(不足 32GB)内存。*

## 安装内存模组

1. 内存的中央仅有一个缺口，内存只会被正确地安装到插槽中。
2. 将内存垂直插入到内存插槽中，然后将其推入，直到内存的金手指部分完全插入。
   当内存完全到位，插槽两边塑料卡口将自动闭合。
3. 手动检查内存是否由内存插槽两边卡口完全锁定。




**注意**

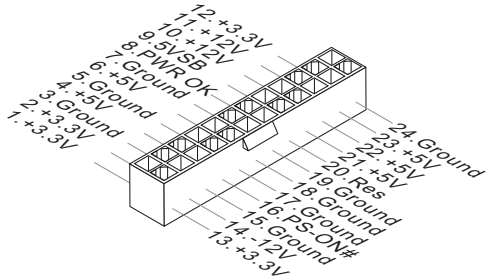
*如果内存已经被正确插入插槽，您将几乎看不见金手指部分。*

## 电源适配器

### ATX 24-pin 电源接口：JPWR1

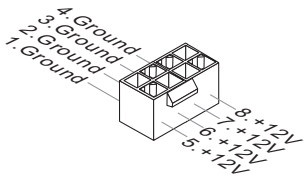
此接口可以连接一个ATX 24-pin电源适配器。在与ATX 24-pin电源适配器相连时，请确认，电源适配器接头安装方向正确，针脚对应顺序也准确无误。将电源适配器接头插入，并使其与主板电源接口稳固连接。

若您喜欢，可以使用20-pin ATX电源适配器。如果您使用20-pin ATX电源适配器，请对齐pin1和pin13位置插上电源接头。




### ATX 8-pin 电源接口：JPWR2

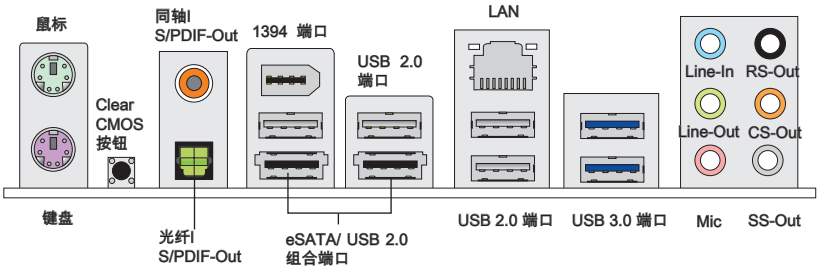
此接口用来提供+12V电源。




**注意**

*确认所有接口都已正确的连接到ATX电源适配器上，以确保主板提供稳定的工作电流。*

# 后置面板




**▸ 鼠标/键盘**

此标准的PS/2® 鼠标/键盘DIN接口可以连接一个PS/2® 鼠标/键盘。

**▸清除 CMOS 按钮**

主板上有一个CMOS RAM。它有一枚外置电池为其供电以保持其中的系统配置数据。通过CMOS RAM，每次系统在开机时能自动引导进入操作系统。如果您想要清除系统配置，请使用此按钮。按下此按钮以清除CMOS中系统配置数据。.

**注意**

- *在清除CMOS数据前请确认您系统已经关机。*
- *当您在关机(G3)状态按下此按钮清除CMOS数据后，系统将自动启动。*

**▸同轴 S/PDIF-Out**

此S/PDIF (Sony & Philips 数字互连格式) 接口可以通过同轴电缆传输数字音频到外部扬声器。

**▸光纤 S/PDIF-Out**

此S/PDIF (Sony & Philips 数字互连格式) 接口可以通过光纤传输数字音频到外部扬声器。

**▸IEEE1394 端口**

后置面板的 IEEE1394 接口用与连接 IEEE1394 设备。

**▸USB 2.0 端口**

此通用串行总线(USB)端口可以连接USB设备，如键盘，鼠标或者其它USB兼容设备。此端口支持高达480Mbit/s(高速)的数据传输速率。

▸**USB 3.0 端口**

USB 3.0端口向下兼容USB 2.0设备。它支持高达5 Gbit/s(超高速)的数据传输速率。

**注意**

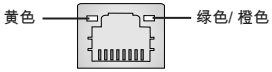
*如果您想要使用 USB 3.0 设备，您必须使用 USB 3.0 连接线连接 USB 3.0 设备到 USB 3.0 端口。*

▸**eSATA/ USB 2.0 组合端口**

此 eSATA/USB 2.0 组合端口可以连接 eSATA 硬盘或 USB 设备。

▸**LAN**

此标准的RJ-45 LAN插口可以连接局域网(LAN)。
您可以将一根网线连接其上。




| LED | 颜色 | LED 状态 | 情况 |
|---|---|---|---|
| 左 | 黄色 | 关 | 网络未连接。 |
| | | 开(稳定状态) | 网络连接正常。 |
| | | 开(闪烁) | 此计算机与其他计算机使用网络通信中。 |
| 右 | 绿色 | 关 | 10 Mbits/秒数据传输速率。 |
| | | 开 | 100 Mbits/秒数据传输速率。 |
| | 橙色 | 开 | 1000 Mbits/秒数据传输速率。 |

▸**音频端口**

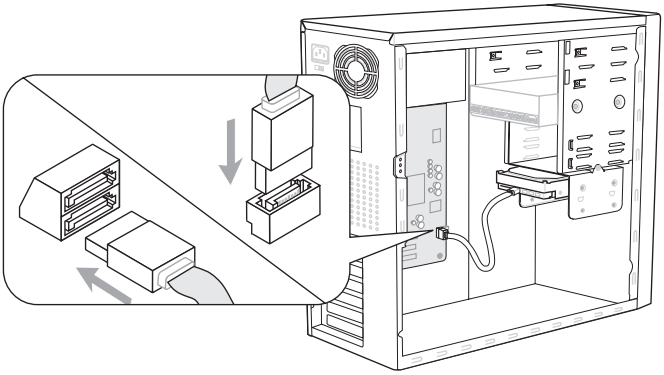
这些音频接口用于连接音频设备。您可以根据音频插孔的不同颜色来区分不同音效。

- Line-In (蓝色) - 音效输入，用于外部的CD播放器，磁带机或其他的音频设备。
- Line-Out (绿色) - 音效输出，用于连接音箱或耳麦。
- Mic (粉色) - 麦克风，用于连接麦克风。
- RS-Out (黑色) - 后置/环绕输出，在4/ 5. 1/ 7.1声道模式下。
- CS-Out (橙色) - 中置/超重低音输出，在5.1/ 7.1声道模式下。
- SS-Out (灰色) - 侧置/环绕输出，在7.1声道模式下。

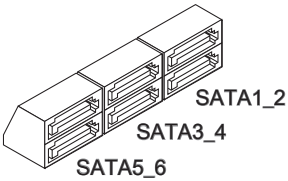
# 接口

## 串行 ATA 接口: SATA1~6

此接口是高速的串行ATA界面端口。每个接口可以连接一个串行ATA设备。



* 此图片中的主板布局仅供参考。



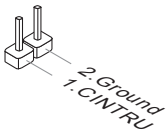

**通过 SB950 芯片支持**
**SATA1~6 (6Gb/s)**

***注意***

*请勿将串行ATA数据线对折成90度。否则，传输过程中可能会出现数据丢失。*

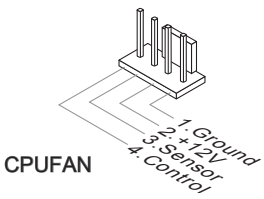
## 机箱入侵开关接口：JCI1

此接口与机箱入侵开关线缆相连。如果机箱被打开，机箱入侵机制被激活。系统会记录此状态，并在屏幕上显示警告信息。要消除这一警告信息，您必须进入BIOS设定工具清除此记录。

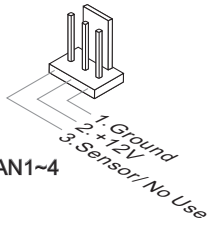


## 电源风扇接口: CPUFAN, SYSFAN1~4

风扇电源接口支持+12V的系统散热风扇。当您将散热风扇连接线接到风扇电源接口时请注意红色线为正极，应该接+12V，而黑色线是地线，应该接GND。如果您的主机板有集成系统硬件监控芯片，您必须使用一个特别设计支持风扇速度侦测的风扇方可使用CPU风扇控制功能。




CPUFAN



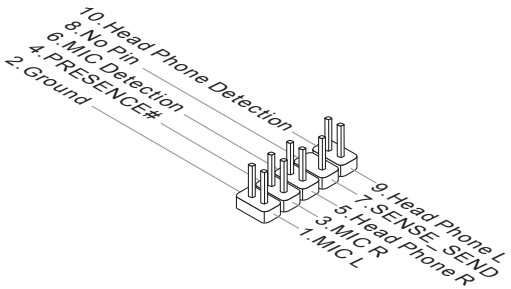

SYSFAN1~4

### 注意

- *请访问处理器官方网站以参考其推荐的CPU风扇或咨询商家以获知合适的CPU散热风扇。*
- *CPUFAN支持风扇控制功能，您可以安装Control Center工具以根据当前CPU温度自动控制CPU风扇速度。*
- *散热风扇的3针或4针电源接头都可用于CPUFAN电源接口。*

## 前置面板音频接口：JAUD1

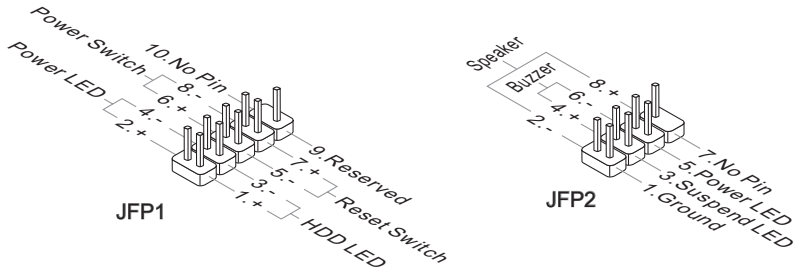
此接口可以连接一个前置面板音频，它符合Intel®前置面板I/O连接设计手册。




简体中文

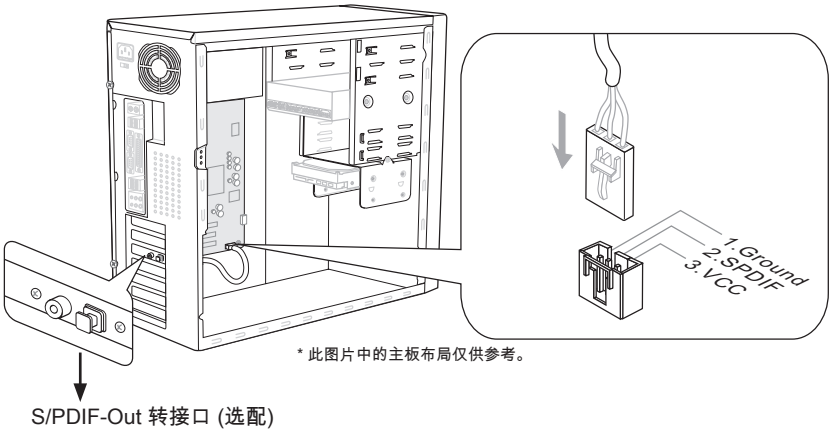
## 前置面板接口：JFP1，JFP2

这些接口用于连接前置面板开关、指示灯。JFP1符合Intel®前置面板I/O连接设计手册。




## S/PDIF-Out 接口：JSP1

此接口用于连接S/PDIF(Sony & Philips数字互连格式)界面来传送数字音频信号。



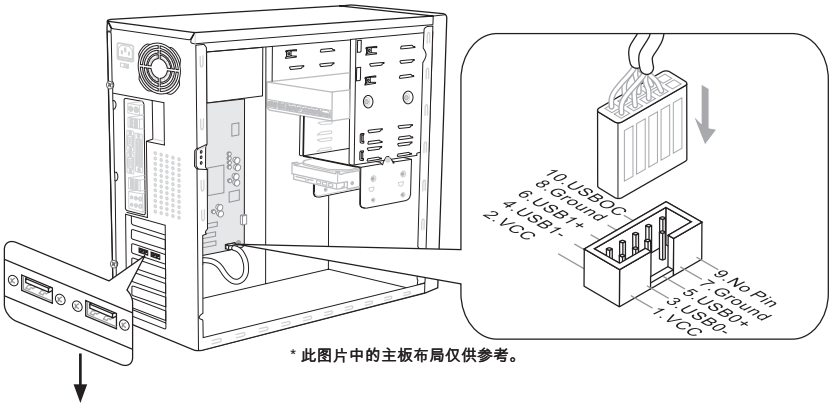

* 此图片中的主板布局仅供参考。

## 前置 USB 2.0 接口: JUSB1, JUSB2

此接口与 Intel®的 I/O 面板连接规格兼容的。可以连接高速的 USB 界面周边，例如 USB HDD， 数码相机，MP3 播放器，打印机， 调制解调器等。

*JUSB1(红色标志)* 支持微星最新 *Super-Charger* 技术，此技术提供快速充电功能使您可以在任意时刻为您的智能手机充电。

假如您的系统在 S0 或 S1 状态下，您必须安装微星应用软件的 SuperCharger 来控制 *JUSB1* 。当应用软件设置为 “On” 时，可以通过 *JUSB1* 为智能手机快速充电但数据传输和同步是被关闭的。当应用软件设置为 “Off”时，此 *JUSB1* 像普通 USB 接口一样工作。 在 S3 / S4 / S5 状态下, *JUSB1* 不需要操作系统仍然提供快速充电功能，即使你拔出后又重新插入您的智能手机。




* 此图片中的主板布局仅供参考。

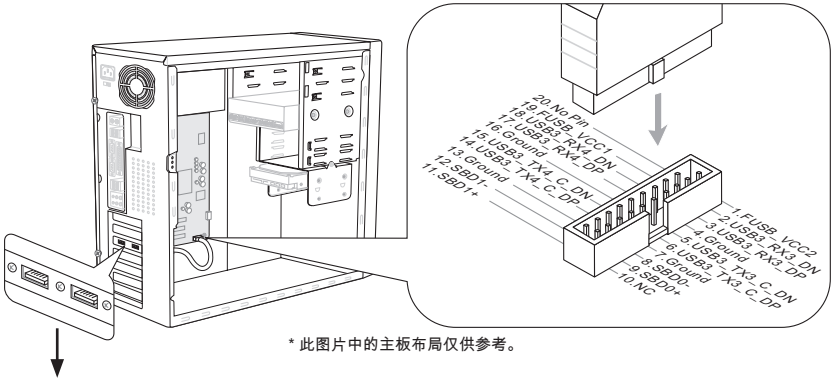
USB 2.0 转接口 (选配)

### 注意

- *请注意，VCC 和 GND 针脚必须正确连接以避免可能的损坏。*
- *针对 iPad，JUSB1 (红色标志) 在 S3, S4, S5 状态下仍可以为 iPad 充电。*
- *请注意，为了达到稳定的充电状态，建议您每次连接一个充电设备。*
- *Super-Charger 技术在特定的型号是可用的, 请参阅微星网站关于型号的支持列表。*
- *我们建议当您在 S1 状态下充电时不要断开充电装置。*

## 前置 USB 接口: JUSB3

USB 3.0 端口向下兼容 USB 2.0 设备。它支持高达 5 Gbit/s (超高速) 的数据传输速率。




* 此图片中的主板布局仅供参考。

USB 3.0 转接口 (选配)

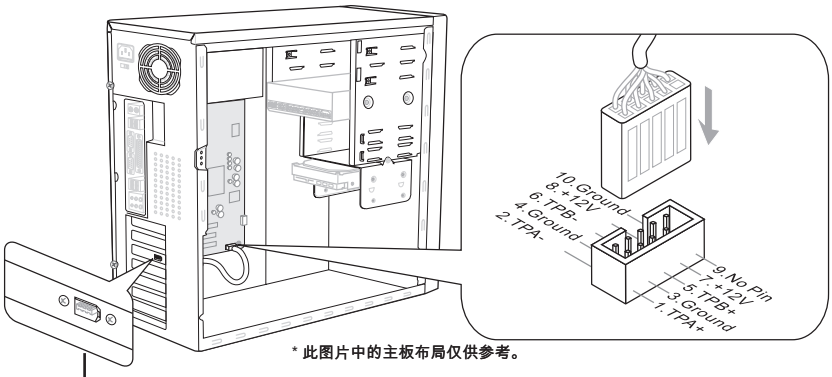
### *注意*

- *请注意，VCC和GND针脚必须正确连接以避免可能的损坏。*
- *如果您想要使用 USB 3.0 设备，您必须使用 USB 3.0 连接线连接 USB 3.0 设备到 USB 3.0 端口。*

---

## IEEE1394 接口: J1394_1

此接口可以通过选配的IEEE 1394转接口连接IEEE 1394设备。

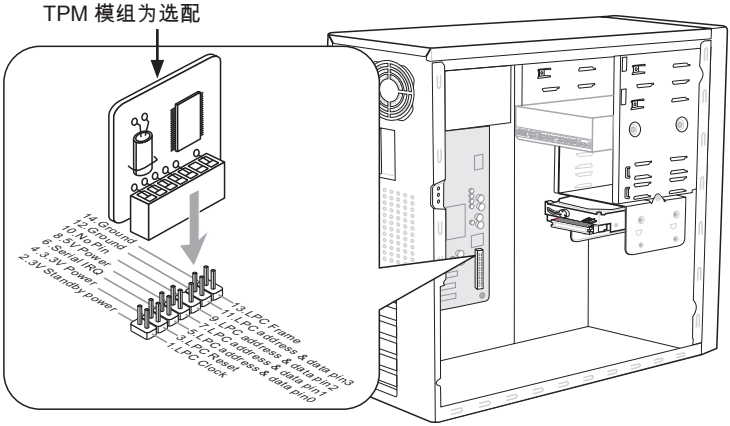



* 此图片中的主板布局仅供参考。

1394 转接口 (选配)

## TPM 模组接口：JTPM1

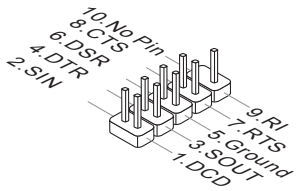
此接口用于连接一个TPM(安全平台模组，选配)。请参考TPM安全平台手册以获得更多细节和用法。




* 此图片中的主板布局仅供参考。

## 串行端口接口：JCOM1

此接口是一个可以发送/接收16个字节FIFOs的16550A高速通信端口。您可以连接一个串行设备。




简体中文

# 跳线

## 清除 CMOS 跳线：JBAT1

主板上有一个CMOS RAM。它有一枚外置电池为其供电以保持其中的系统配置数据。通过CMOS RAM，每次系统在开机时能自动引导进入操作系统。如果您想要清除系统配置，请设置跳线以清除数据。




JBAT1　　保留数据　　清除数据

**注意**

*您可以在系统关闭时短接2-3针清除CMOS。然后再回到1-2针位置。避免在系统打开时清除CMOS，这样将损坏主板。*

# 按钮

本主板提供以下按钮供您设置计算机功能。此节将会说明怎样通过使用按钮改变您的主板功能。

## 超频精灵按钮: TURBO1

此按钮用来为系统自动超频。在系统处于关机状态时，按下这个按钮可以启动超频精灵功能。此时，这个按钮会变亮并锁定。系统会在启动后自动侦测最优值并超频。想要关闭超频精灵功能，请在关机后，再次按下这个按钮就可以。这时，这个按钮会变暗并解锁，而系统会在下次启动时恢复默认值。




## 注意

- *在使用超频精灵功能时，请安装 DDR3 1333 或以上内存并配置更好的散热片/散热装置。*
- *我们将不保证超频精灵超频范围，也不保障任何由超频精灵超频行为导致的损坏和风险。*
- *您可以在BIOS中关闭超频精灵功能。我们建议您，为将来使用保存超频精灵配置数据到BIOS的超频简介中。*

## 电源按钮: POWER1

此按钮用来打开或关闭系统。按此按钮以打开或关闭系统。



## 重启按钮: RESET1

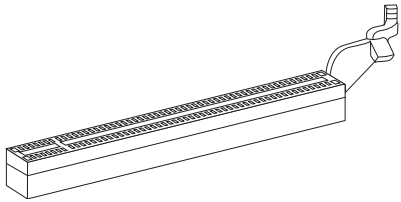
此按钮用来重启系统。按此按钮以重启系统。



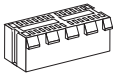
# 插槽

## PCIE (Peripheral Component Interconnect Express) 插槽

此 PCIE 插槽支持 PCIE 界面扩展卡。



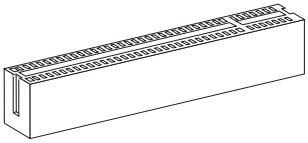
PCIE x16 插槽



PCIE x1 插槽

## PCI (Peripheral Component Interconnect) 插槽

此PCI插槽支持网卡，SCSI卡，USB卡和其它兼容PCI规范的扩展卡。



32-bit PCI 插槽

**注意**

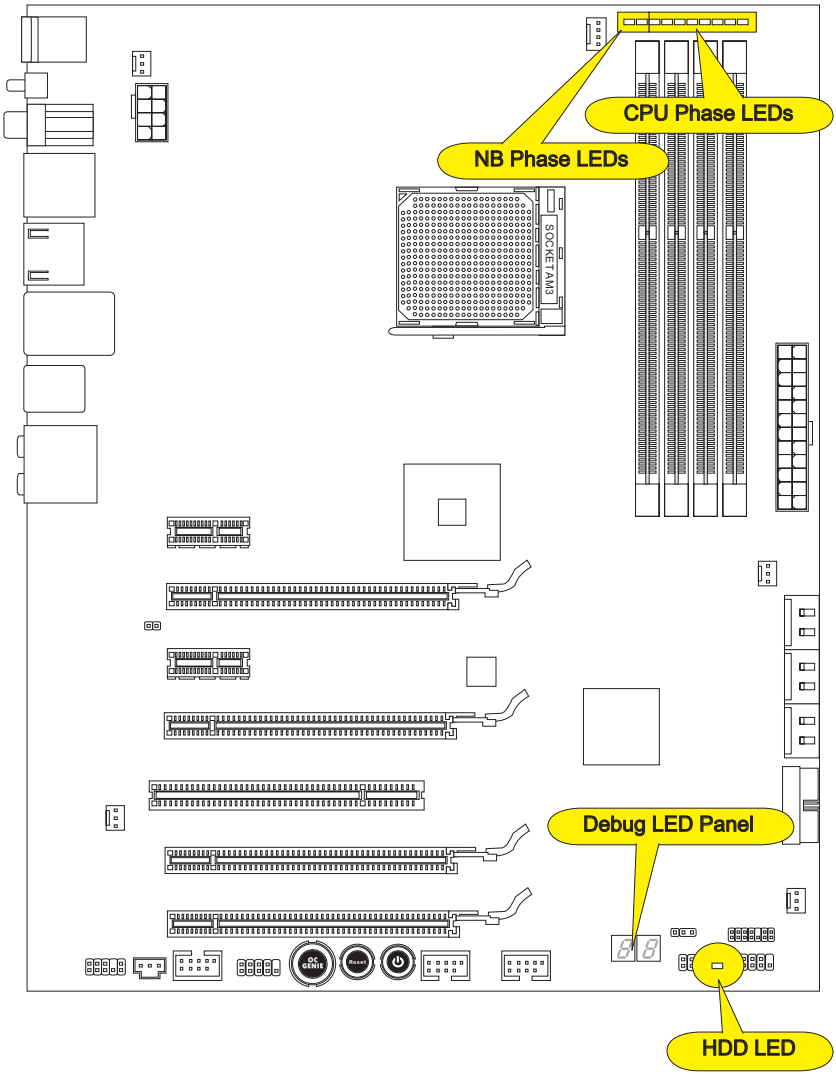
*在增加或移除扩展卡时，请首先拔除电源。同时查看关于扩展卡的文档为扩展卡配置必要的硬件或软件，如跳线，开关或BIOS配置。*

## PCI 中断请求队列

IRQ，中断请求线路的首字母缩写，念做I-R-Q，是硬件线路。通过它设备可以将中断信号发送到微处理器。PCI的IRQ针脚一般如下表所示连接到PCI总线针脚:

| | 顺序1 | 顺序2 | 顺序3 | 顺序4 |
|---|---|---|---|---|
| PCI 插槽1 | INT E# | INT F# | INT G# | INT H# |

# LED 状态说明


CPU Phase LEDs
NB Phase LEDs
SOCKETAM3
Debug LED Panel
HDD LED

## NB Phase LED ( NB 相位指示灯 )

这些指示灯指明当前北桥电源相位模式。请根据下表解读。

■ 亮 □ 灭

■□ **北桥在 1 相电源模式下。**

■■ 北桥在 2 相电源模式下。

## CPU Phase LED panel ( CPU 相位指示灯面板 )

这些指示灯指明当前CPU电源相位模式。根据下表解读CPU电源相位模式。

■ 亮 □ 灭

■□□□□□□□ CPU 在 1 相电源模式下。

■■□□□□□□ CPU 在 2 相电源模式下。

■■■□□□□□ CPU 在 3 相电源模式下。

■■■■□□□□ CPU 在 4 相电源模式下。

■■■■■□□□ CPU 在 5 相电源模式下。

■■■■■■□□ CPU 在 6 相电源模式下。

■■■■■■■□ CPU 在 7 相电源模式下。

■■■■■■■■ CPU 在 8 相电源模式下。

## HDD LED

当硬盘设备运作时，指示灯亮。

## Debug LED Panel（调试指示灯面板）

请参考下表获得调试指示灯更多信息。

| 显示值 | 状态 |
|---|---|
| D1 | 执行键盘控制器BAT测试。检查是否已从电源管理待机状态唤醒。保存CPUID值到CMOS中。 |
| 03 | 为EGA关闭NMI，奇偶校验，视频，并关闭DMA控制器。初始化BIOS，加电自检，运行时间数据区域。也初始化加电自检入口和GPNV区域的BIOS模块。按在内核变量 “wCMOSFlags” 中所示初始化CMOS。 |
| 0C | 通过键盘端口检测键盘是否存在。 |
| 13 | 加电自检初期初始化芯片寄存器。 |
| 2A | 通过 DIM 初始化不同设备。 |
| 2C | 初始化不同设备。检测和初始化系统已安装的具有可选ROM的视频适配器。 |
| 37 | 显示开机信息，CPU信息，设置键信息和任何OEM自定义信息。 |
| 38 | 通过DIM初始化不同设备。 |
| 3C | 加电自检中期初始化芯片寄存器。 |
| 60 | 初始化NUM-LOCK状态和键盘连续击键速度。 |
| 75 | 初始化INT-13并准备IPL侦测。 |
| 78 | 通过BIOS和可选ROM初始化IPL设备控制器。 |
| 8C | 加电自检后期初始化芯片寄存器。 |
| 00 | 移交控制权给操作系统加载器(通常为INT 19H)。 |

# BIOS 设置

此章提供BIOS设置程序基本信息，允许您为最佳应用配置系统。出现以下情形时，您可能需要运行设置程序：

- 系统启动时屏幕上显示错误信息，要求您运行BIOS SETUP时。
- 您希望改变缺省设置定制特性时。

## *注意*

- *BIOS中的每一项都在不断更新，以提高系统性能。所以此章中描述的BIOS跟最新的BIOS有细微的差异，仅供参考。*
- *在启动时，BIOS版本在内存数目后面的第一行。它的常见格式为:*

*E7640AMS.xxx 041211 此处:*

*第1位代表BIOS类型 E = EFI*
*第2-5位代表产品编号。*
*第6位代表了芯片组 I = Intel, N = NVIDIA, A = AMD 和 V = VIA。*
*第7-8位代表客户，MS=所有普通用户。*
*xxx 表示BIOS版本。*
*041211 表示BIOS的更新日期。*

## 进入设置

计算机加电后，系统将会开始POST(加电自检)过程。当屏幕上出现以下信息时，按<DEL> 键即可进入设定程序。

Press DEL to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu
（按 DEL 键进入设定，按 F11 进入启动菜单）

如果此信息在您做出反应前就消失了，而您仍需要进入Setup，请关机后再开机或按机箱上的Reset键，重启您的系统。您也可以同时按下<Ctrl><Alt>和<Delete>键来重启系统。

## 控制键

| 键盘 | 鼠标 | 说明 |
|---|---|---|
| <↑><↓> |  移动光标 | 选择选项 |
| <←><→> | | 选择屏幕 |
| <Enter> |  点击/双击鼠标左键 | 选择图标/ 区域 |
| <Esc> |  点击鼠标右键 | 跳转到退出菜单或从子菜单返回上一个菜单 |
| <+> | | 增加选项数值或更改数值 |
| <-> | | 减少选项数值或更改数值 |
| <F1> | | 主题帮助 |
| <F4> | | CPU规格 |
| <F5> | | 进入Memory-Z |
| <F6> | | 载入优化设置默认值 |
| <F10> | | 保存更改并重新启动 |
| <Esc> | | 退出 |

**子菜单**

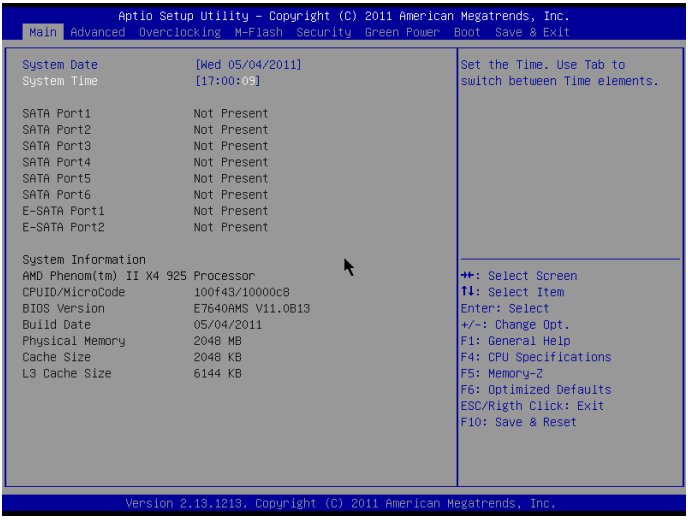
如果您看到向右的指示箭头符号（如右图所示）出现在某些选项的左边，这表示包含附加选项的子菜单可从这些选项中展开。您也可使用控制键位（↑↓）以高亮显示选区并按<Enter>以唤出子菜单。然后您可使用控制键位来进入选值，并在子菜单中进行选择。如果您要返回到主菜单，请按<Esc>键位。

## 主题帮助 <F1>

BIOS设置菜单提供您主题帮助的屏幕。您可在任一菜单中按<F1>以唤出此幕。此帮助屏幕列出了高亮显示项目的使用控制键位和相关选项。按<Esc>以退出帮助屏幕。

## 主菜单

一旦您进入 BIOS CMOS 设置工具，屏幕上将显示主菜单。主菜单允许您从功能设置项做出选择。




▸Main Menu

使用此菜单来提供系统基本配置，例如时间，日期等。

▸Advanced

使用此菜单可以设置BIOS的特殊功能，集成周边设备，电源管理和PC健康状况。

▸Overclocking

使用此菜单为频率/电压控制和超频确定您的设置。

▸M-Flash

使用此菜单可以从存储装置读取或刷新BIOS（仅支持FAT/FAT32装置）。

▸Security

使用此菜单可以设置管理员和用户密码。

▸Green Power

使用此菜单可以设置电源相位。

▸Boot

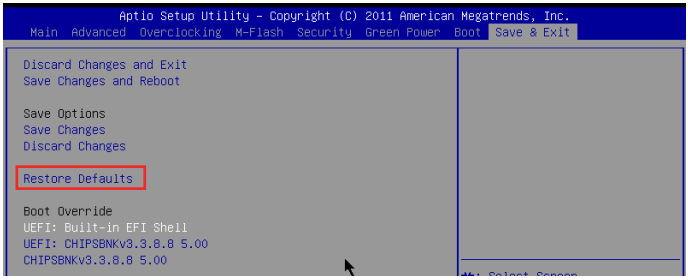
使用此菜单来指定设备的启动顺序。

▸Save & Exit

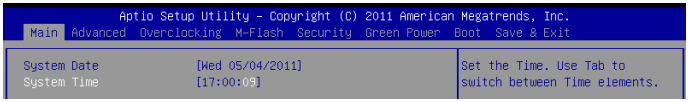
此菜单允许你加载BIOS默认值或工厂默认设置。并保存更改或不保存更改后退出。

当进入BIOS设置工具，下列步骤用于一般应用。

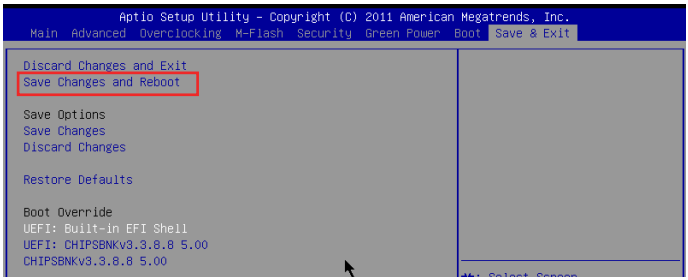
1. Load Optimized Defaults : 使用箭头键 (←, →, ↑, ↓) 选中 [Save & Exit] 菜单中的 [Restore Defaults]，并按 <Enter>键。然后在屏幕上显示一个弹出式信息。选择 [Yes] 并点击它，为优化系统性能载入缺省设置。




2. Setup Date/ Time : 使用箭头键 (←, →, ↑, ↓) 选中 [Main Menu] 菜单中的 [System Date]/ [System Time]，并按 <Enter> 键， 然后您可以在相应的地方设定日期，时间。

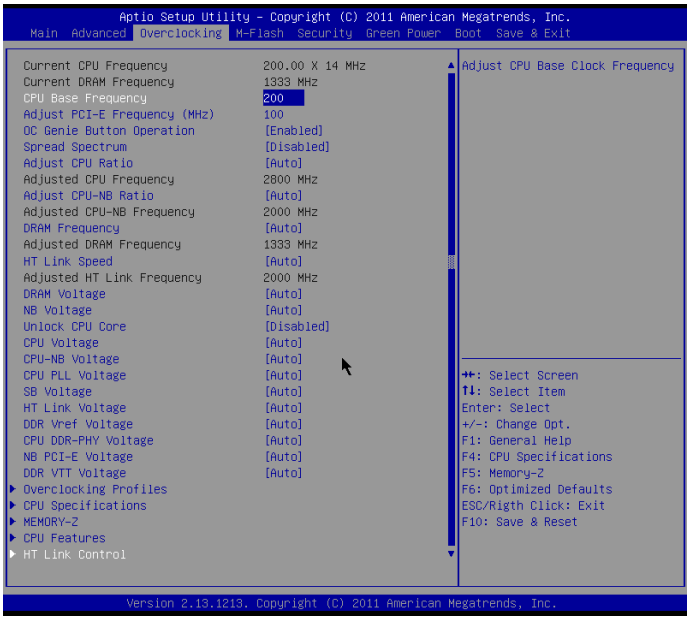



3. Save & Exit Setup : 使用箭头键 (←, →, ↑, ↓) 选中 [Save & Exit] 菜单中的 [Save Changes & Reset]，并按 <Enter>键，然后在屏幕上显示一个弹出式信息。选择 [Yes] 并点击它，保存配置并退出 BIOS 设置功能。



## 超频

此菜单为想对主板超频的高级用户使用。




▸Current CPU / DRAM Frequency

此项用于显示当前 CPU 和内存的频率。只读。

▸CPU Base Frequency

此项允许您设置 CPU 的主频，**单位MHz。**

▸Adjust PCI-E Frequency (MHz)

此区域允许您设置 PCI-E 频率。单位MHz。

▸OC Genie Button Operation

此区域用来开启/ 关闭 OC Genie 功能。

▸Spread Spectrum

当主板上的时钟发生器工作时，脉冲的极值(尖峰)会产生电磁干扰(EMI)。频展功能可以调制脉冲，使脉冲波的尖峰衰减为较为平滑的曲线，降低时钟发生器所产生的电磁干扰。

**注意**

- *如果您没有任何电磁干扰(EMI)方面的问题，要使系统获得最佳的稳定性和性能，请设置此项为[Disabled]。但是，如果您被电磁干扰(EMI)问题所困扰的话，请选择频展(Spread Spectrum)的值，以减少电磁干扰(EMI)。*

- *频展(Spread Spectrum)的值越高，电磁干扰(EMI)会越小，系统的稳定性也相应的降低。要为频展(Spread Spectrum)设定一个最合适的值，请参考EMI规章。*
- *当您超频时，请关闭频展（Spread Spectrum)功能，因为即使一个很微小峰值漂移也会引入时钟速率的短暂突发，这样会导致您超频的处理器锁死。*

▸Adjust CPU Ratio
此项用来控制决定处理器时钟频率的乘数 (ratio)，**此项仅在处理器支持此功能时可用。**

▸Adjusted CPU Frequency
此项显示已调整的 CPU 频率。只读。

▸Adjust CPU-NB Ratio
此项用来调整 CPU-NB 倍频。

▸Adjusted CPU-NB Frequency
此项显示调整后的 CPU-NB 频率。只读。

▸DRAM Frequency
此项允许您调整 DRAM 频率。设置 [Auto]，系统将自动检测 DRAM 频率。

▸Adjusted DRAM Frequency
此项显示调整后的内存频率。只读。

▸HT Link Speed
此项允许您设置Hyper-Transport连接速度。设置此项为[Auto]，系统将自动地侦测HT连接速度。

▸Adjusted HT Link Frequency
此项显示调整后的HT连接频率。只读。

▸DRAM Voltage/ NB Voltage/ CPU Voltage/ CPU-NB Voltage/ CPU PLL Voltage/ SB Voltage/ HT Link Voltage/ DDR Vref Voltage/ CPU DDR-PHY Voltage/ NB PCI-E Voltage/ DDR VTT Voltage
这些选项用来调整CPU，内存和芯片电压。

▸Overclocking profiles
按 <Enter> 键进入子菜单。

▸Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
按<Enter>键进入子菜单。在子菜单中，这些选项用来保存当前设置。您可以从保存的概况中载入设置。

▸OC Retry Count
当超频失败时，设置此选项为 [1, 3] 将允许系统以相同的超频配置重启 1/ 3 次。假如超频每次都失败。系统将恢复默认值。

▸CPU Specifications
按<Enter>进入子菜单。**此菜单显示已安装 CPU 的信息。**

▸CPU Technology Support
按<Enter>进入子菜单。**此菜单显示已安装 CPU 所支持的技术。只读。**

▸MEMORY-Z
按<Enter>进入子菜单。

▸DIMM1~4 Memory SPD
按<Enter>进入子菜单，此子菜单显示已安装内存信息。

▸CPU Features
按<Enter>进入子菜单。

▸C1E
开启此项读取空闲时CPU能耗。并非所有的处理器支持增强停机状态(C1E)。

▸SVM Mode
此项允许您开启/关闭AMD SVM(Secure Virtual Machine) 模式。

▸IOMMU Mode
此项允许您为I/O虚拟启用/关闭IOMMU(I/O 内存管理单元)。

▸HT Link Control
按<Enter>键进入子菜单。

▸HT Incoming/ Outgoing Link Width
这些选项允许您设置Hyper-Transport连接带宽。设置此项为[Auto]，系统将自动侦测HT连接带宽。

## 软件信息

从主板包装中取出驱动/工具光盘，放到光驱中。将自动运行安装，单击屏幕驱动或工具完成安装。此驱动/工具光盘内容包括:

- Driver menu :驱动菜单显示可用的驱动。安装您需要的驱动使设备可用。
- Utility menu :工具菜单显示主板支持的软件应用程序。
- Service base menu : 服务菜单通过该菜单连接 MSI 官方网站。
- Product info menu : 产品信息菜单显示微星最新产品信息。
- Security menu : 安全菜单提供有用的防病毒程序。

**注意**

*请访问 MSI 官方网站以获得最新驱动和 BIOS 以得到最佳系统性能。*

# 产品中有毒有害物质或元素名称及含量

## 根据中国<电子信息产品污染控制管理办法>

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr6+) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 电池 (Battery) | X | O | O | O | O | O |
| 电缆/ 连接器 (Cable/ Connector) | X | O | O | O | O | O |
| 机箱/ 其它 (Chassis/ Other) | X | O | O | O | O | O |
| 光盘驱动器 (如CD, DVD等) (Optical Disk Driver) | X | O | O | O | O | O |
| 硬盘驱动器 (Hard Disk Driver) | X | O | O | O | O | O |
| 印刷电路部件 (PCAs)* | X | O | O | O | O | O |
| 输出输入设备 (如Mouse, Keyboard等) (I/O Device) | X | O | O | O | O | O |
| 液晶显示屏 (LCD Panel) | X | X | O | O | O | O |
| 内存条 (Memory) | X | O | O | O | O | O |
| 处理器和散热器 (Processor and Heatsink) | X | O | O | O | O | O |
| 软件 (如CD、DVD等) (Media) | O | O | O | O | O | O |
| 电源 (Power Supply) | X | O | X | O | O | O |
| 遥控器 (Remote Control) | X | O | O | O | O | O |
| 扬声器 (Speakers) | X | O | O | O | O | O |
| 电视接收器 (TV Tunner) | X | O | O | O | O | O |
| 网络摄像头 (Web Camera) | X | O | O | O | O | O |
| 无线网卡 (Wireless Card) | X | O | O | O | O | O |

- *印刷电话部件包括所有印刷电路板(PCB)及其离散组件、IC。
- 上述有毒有害物质或元素清单会依产品出货现况之部件差异而有所增减。
- O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求下。
- X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求，但符合EU RoHS要求。
- 本产品在中国销售之电子讯息产品都必须遵守中国<电子讯息产品污染控制要求>标准贴上环保使用期限EPUP (Environmental Protection Use Period)标签。
- 本产品使用之环保使用期限EPUP卷标符合中国-电子信息产品环保期限使用通则(SJ/Z 11388-2009)标示之要求（请参考下图EPUP卷标图标实例，标示内部之编号适用于各指定产品。）

